Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® **B150-ICAFE/ H110 PC MATE** motherboard. This Quick Start section provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

クイックスタート

この度はMSI® **B150-ICAFE/ H110 PC MATE**マザーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このクイックスタートにはPCの組み立て方法のデモンストレーション図を掲載しています。いくつかの組み立て手順に付きましては、実演ビデオを提供しています。スマートフォンやタブレット端末のウェブブラウザで本書に記載されたURLにアクセスしてご覧ください。QRコードをスキャンすることでもURLのリンク先をご参照頂けます。

퀵 스타트

MSI® **B150-ICAFE/ H110 PC MATE** 메인보드를 선택해주셔서 감사합니다. 이 부분에서는 컴퓨터를 설치하는 방법에 대한 데모 다이어그램과 일부 데모 동영상을 제공하고 있습니다. 휴대전화 또는 태블릿의 웹 브라우저를 통하여 URL에 링크한 후 설치 동영상을 감상하시기 바랍니다. 또는 QR 코드를 스캔하여 URL에 링크할 수도 있습니다.

快速指引

感謝您購買 MSI® **B150-ICAFE/ H110 PC MATE** 主機板。本快速指引章節提供您安裝電腦的示範圖解，亦提供部分組件的安裝示範影片；請您以智慧型手機或平板的瀏覽器連上 URL 網址進行觀看。您也可以掃描 QR code 的方式快速連接至網址。

快速入门

感谢您购买 MSI® **B150-ICAFE/ H110 PC MATE** 主板。本快速入门部分提供了有关如何安装计算机演示图。某些设施还提供了视频演示。请使用您的手机或平板电脑上的网页浏览器链接至网址观看。您也可以通过扫描QR码链接到URL。

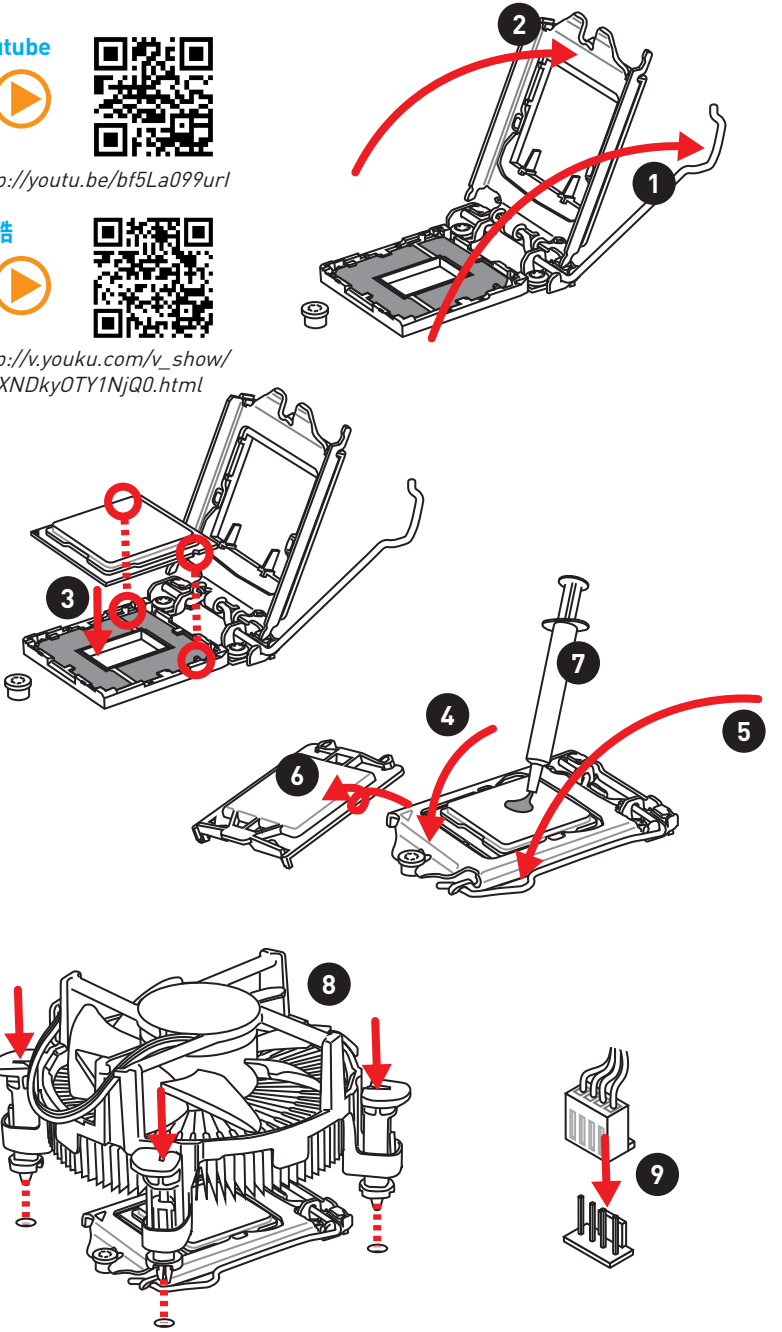
Installing a Processor/ CPUの取り付け/ 프로세서 설치하기/ 安裝處理器/ 安装处理器

Youtube

http://youtu.be/bf5La099url

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTY1NjQ0.html



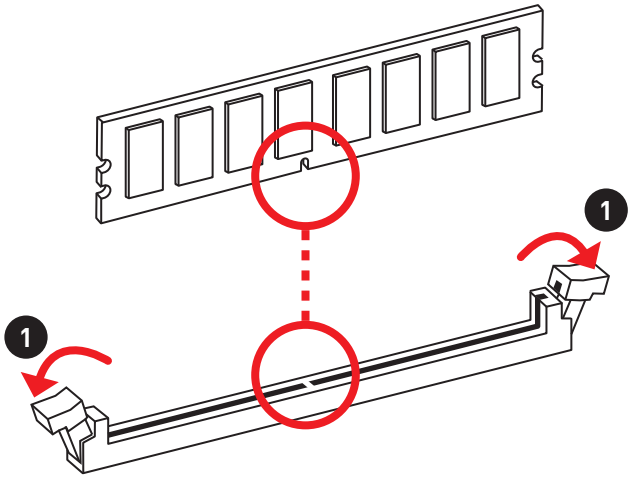
Installing DDR4 memory/ DDR4メモリの取り付け/ DDR4 메모리 설치하기/ 安装 DDR4 記憶體/ 安装 DDR4 内存

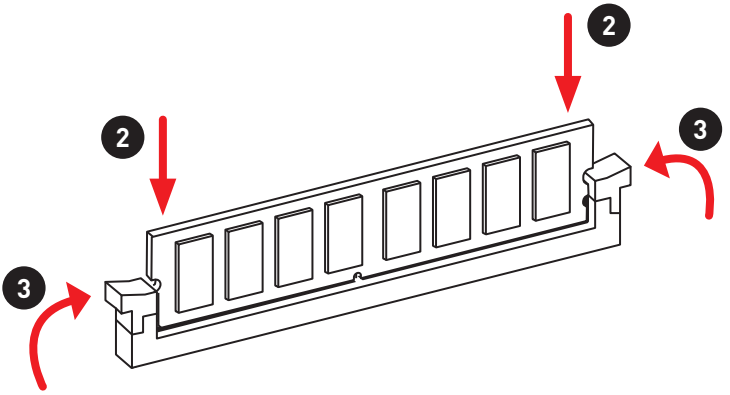
Youtube

http://youtu.be/T03aDrJPyQs

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTI5ODI4.html





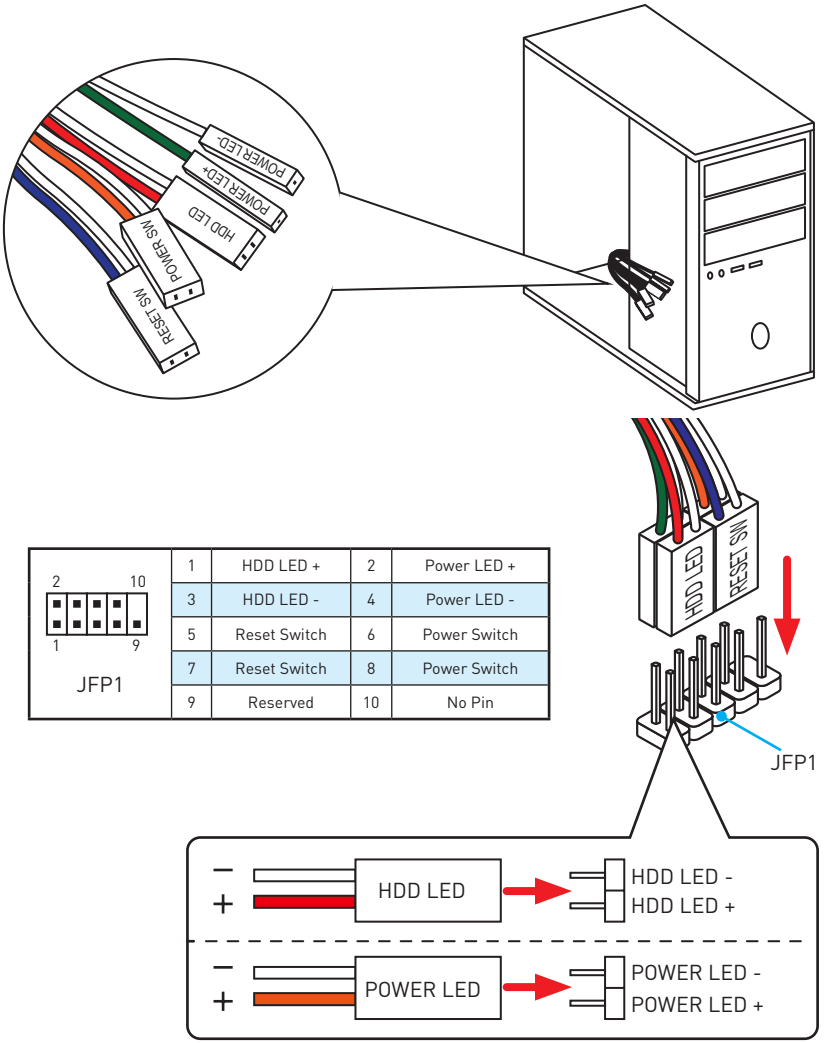
Connecting the Front Panel Header/
フロントパネルヘッダーの接続/ 전면 패널 커넥터 연결하기/
連接前置面板針腳/ 连接前置面板接头

Youtube

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

优酷

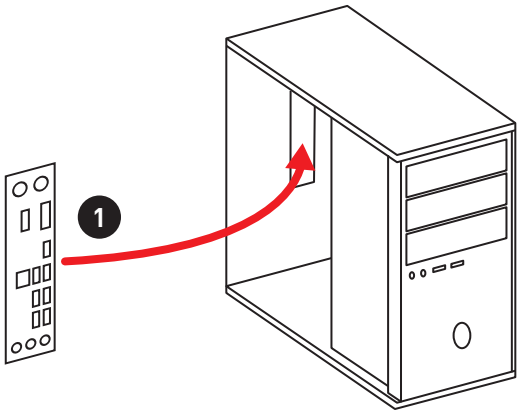
http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyMTczMzM2.html

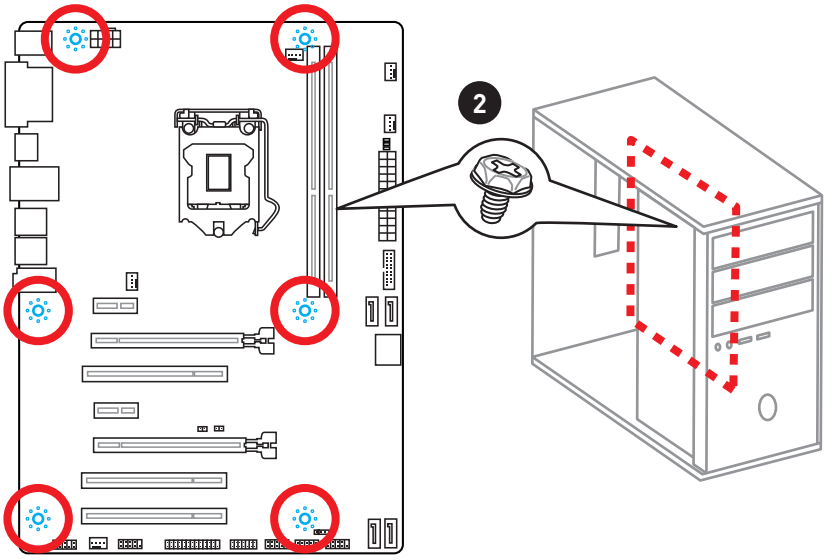


1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

JFP1

Installing the Motherboard/ マザーボードの取り付け/ 메인보드 설치하기/ 安装主機板/ 安装主板





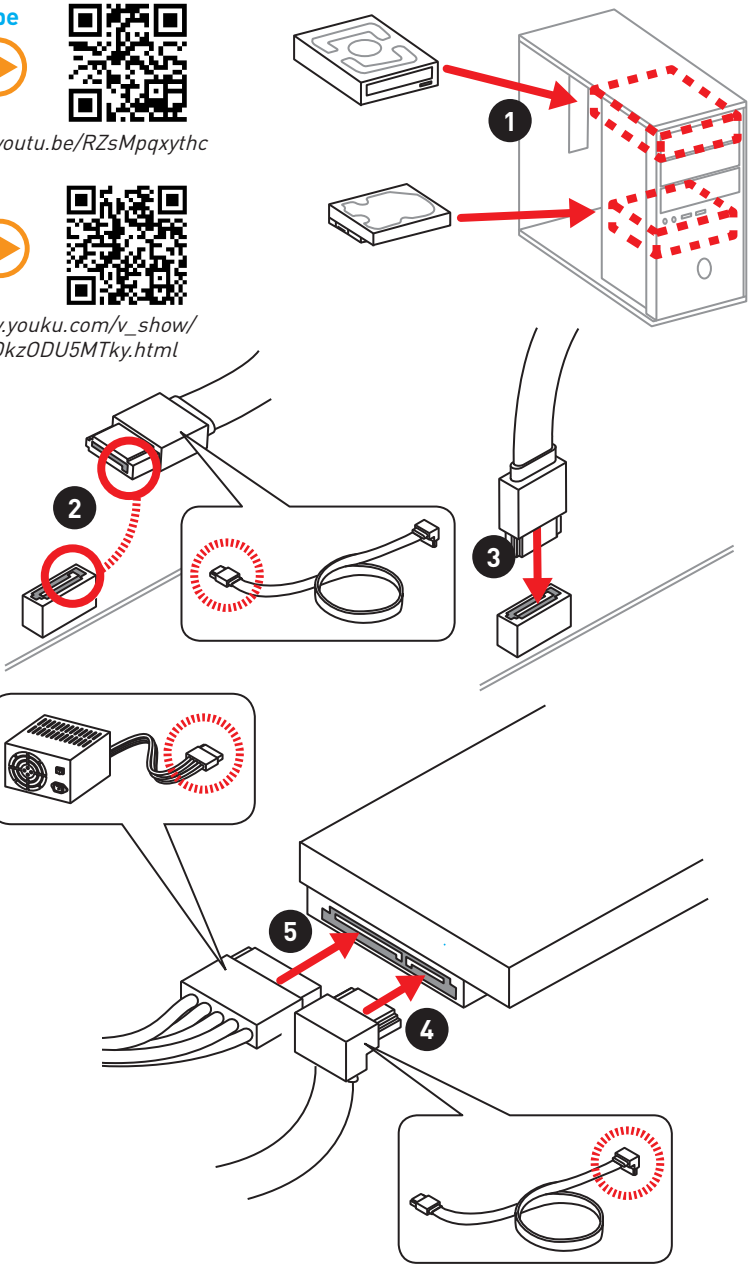
Installing SATA Drives/ SATAドライブの取り付け/ SATA 드라이브 설치하기/ 安装 SATA 磁碟機/ 安装 SATA 设备

Youtube

http://youtu.be/RZsMpqxythc

优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html



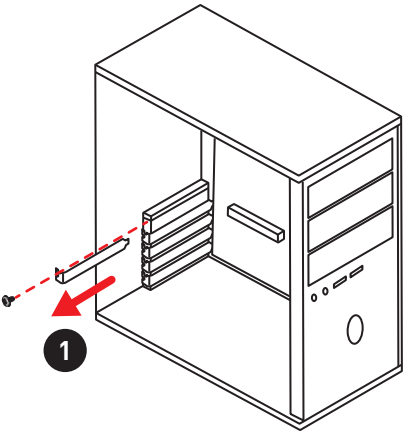
Installing a Graphics Card/ グラフィックスカードの取り付け/ 그래픽 카드 설치하기 / 安裝顯示卡/ 安装显卡

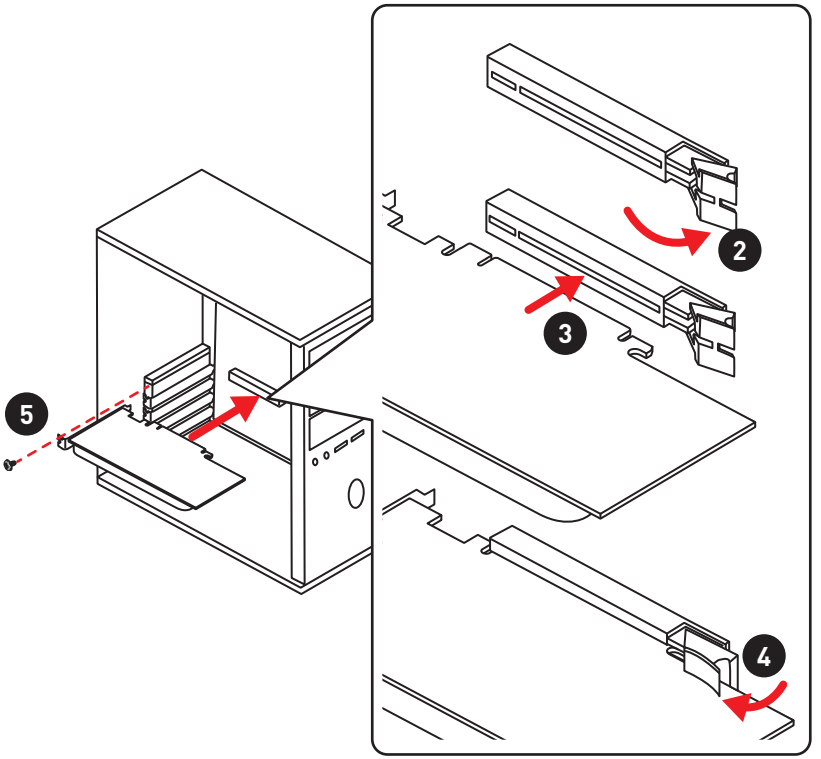
Youtube

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

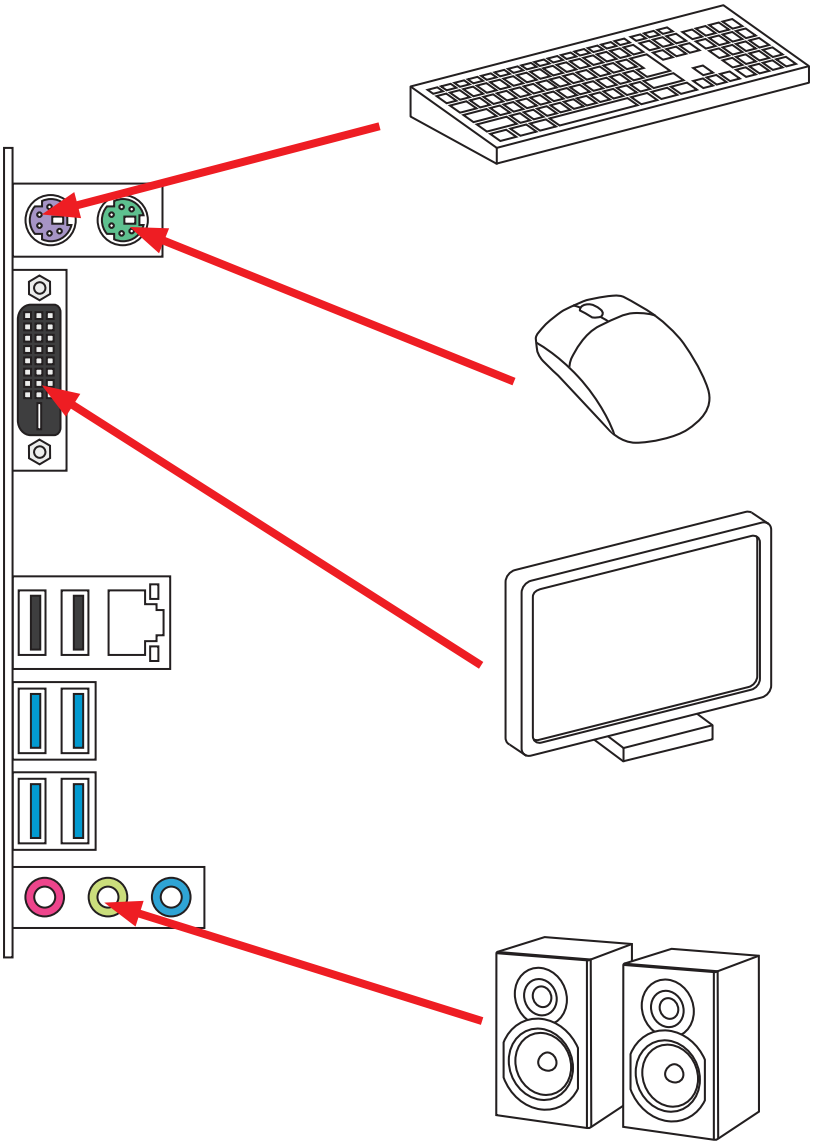
优酷

http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html





Connecting Peripheral Devices/ 周辺機器の接続/ 주변 장치 연결하기/ 連接周邊設備/ 连接外围设备



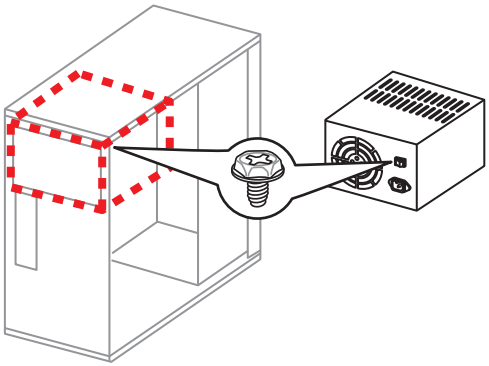
Connecting the Power Connectors/ 電源コネクターの接続/ 전원 커넥터 연결하기/ 插上電源接頭/ 连接电源接头

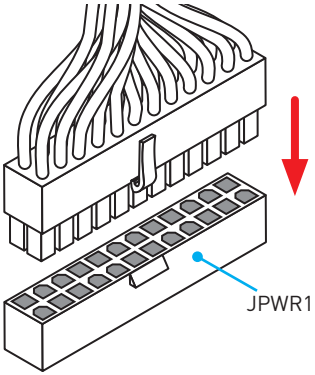
Youtube

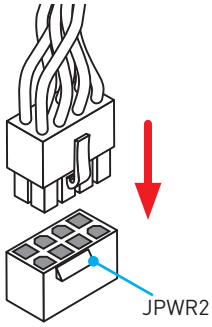
http://youtu.be/gkDYyR_83I4

优酷

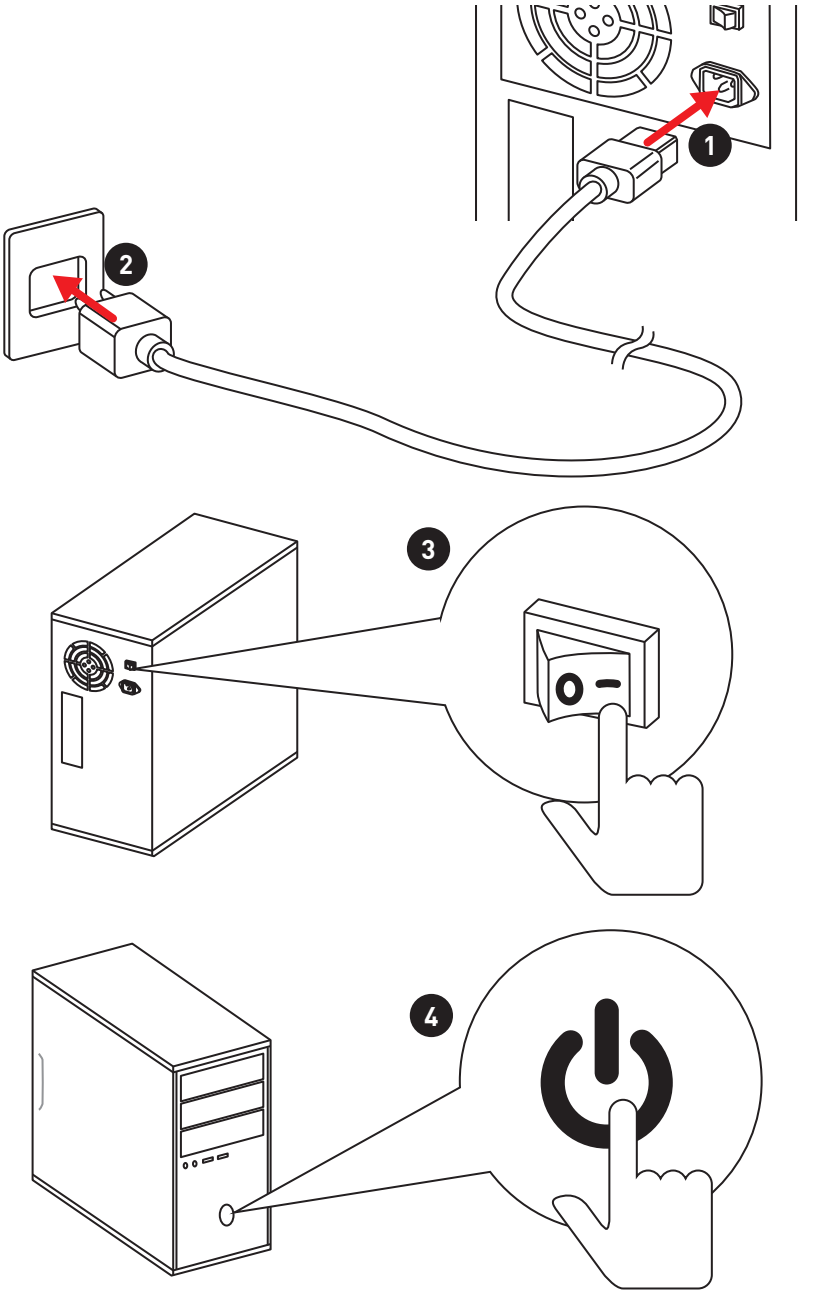
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html







Power On/ 通電/ 전원 켜기/ 啟動電源/ 开机



Contents

Safety Information **2**

Specifications **3**

Rear I/O Panel **7**

LAN Port LED Status Table 7

Realtek HD Audio Manager 7

Overview of Components **9**

CPU Socket 10

DIMM Slots 11

PCI_E1~4, PCI1~3: PCIe and PCI Expansion Slots 11

SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors 13

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors 13

JPWR1~2: Power Connectors 14

JUSB1~2(optional): USB 2.0 Connectors 15

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connector 15

JAUD1: Front Audio Connector 16

JTPM1: TPM Module Connector 16

JCOM1: Serial Port Connector 16

CPUFAN1,SYSFAN1~2: Fan Connectors 17

JLPT1: Parallel Port Connector 18

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper 18

JCI1: Chassis Intrusion Connector 19

EZ Debug LED: Debug LED indicators 19

BIOS Setup **20**

Entering BIOS Setup 20

Resetting BIOS 21

Updating BIOS 21

Overclocking Menu 22

Software Description **28**

Installing Windows® 7/ 8.1/ 10 28

Installing Drivers 28

Installing Utilities 28

Safety Information

- The components included in this package are prone to damage from electrostatic discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful computer assembly.
- Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause the computer to not recognize a component or fail to start.
- Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.
- It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object before handling the motherboard.
- Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static pad whenever the motherboard is not installed.
- Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal components on the motherboard or anywhere within the computer case.
- Do not boot the computer before installation is completed. This could cause permanent damage to the components as well as injury to the user.
- If you need help during any installation step, please consult a certified computer technician.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing any computer component.
- Keep this user guide for future reference.
- Keep this motherboard away from humidity.
- Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- All cautions and warnings on the motherboard should be noted.
- If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service personnel:
  - Liquid has penetrated into the computer.
  - The motherboard has been exposed to moisture.
  - The motherboard does not work well or you can not get it work according to user guide.
  - The motherboard has been dropped and damaged.
  - The motherboard has obvious sign of breakage.
- Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage the motherboard.

Specifications

CPU	Supports 6th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processors, and Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151
Chipset	Intel® B150/ H110 Chipset
Memory	• 2x DDR4 memory slots, support up to 32GB ▪ Supports DDR4 2133 MHz • Dual channel memory architecture • Supports ECC, un-buffered memory* ▪ ECC UDIMM memory (non-ECC mode) • Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)** * Please refer www.msi.com for more information on compatible memory. ** DDR4 2133 MHz and higher memory modules will only run at maximum of DDR4 2133 MHz on XMP mode due to Intel® chipset limitation.
Expansion Slots	B150-ICAFE • 2x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x4 mode) • 2x PCIe 3.0 x1 slots • 3x PCI slots
	H110 PC MATE • 1x PCIe 3.0 x16 slot (supports X16 mode) • 1x PCIe 2.0 x16 slot (supports X4 mode) • 2x PCIe 2.0 x1 slots • 3x PCI slots
Onboard Graphics	B150-ICAFE • 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
	H110 PC MATE • 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz • 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz • 1x VGA port, supports a maximum resolution of 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
Storage	B150-ICAFE • Intel® B150 Chipset ▪ 6x SATA 6Gb/s ports
	H110 PC MATE • Intel® H110 Chipset ▪ 4x SATA 6Gb/s ports

Continued on next page

Continued from previous page

USB	B150-ICAFE • Intel® B150 Chipset ▪ 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector) ▪ 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)
	H110 PC MATE • Intel® H110 Chipset ▪ 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector) ▪ 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connectors)
Audio	• Realtek® ALC887 Codec • 7.1-Channel High Definition Audio
LAN	1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN controller
Back Panel Connectors	• 1x PS/2 keyboard port • 1x PS/2 mouse port • 1x HDMI™ port (H110 PC MATE) • 1x DVI-D port • 1x VGA port (H110 PC MATE) • 2x USB 2.0, 4x USB 3.1 Gen1 ports (B150-ICAFE) • 4x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen1 ports (H110 PC MATE) • 1x LAN (RJ45) port • 3x audio jacks

Continued on next page

Continued from previous page

Internal Connectors	• 1x 24-pin ATX main power connector • 1x 8-pin ATX 12V power connector • 6x SATA 6Gb/s connectors (B150-ICAFE) • 4x SATA 6Gb/s connectors (H110 PC MATE) • 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports) (B150-ICAFE) • 1x USB 2.0 connector (supports additional 2 USB 2.0 ports) (H110 PC MATE) • 1x USB 3.1 Gen1 connector (supports additional 2 USB 3.1 Gen1 ports) • 2x 4-pin CPU fan connectors • 3x 4-pin system fan connectors • 1x Clear CMOS jumper • 1x Front panel audio connector • 2x Front panel connectors • 1x TPM module connector • 1x Chassis Intrusion connector • 1x Serial port connector • 1x Parallel port connector
I/O Controller	NUVOTON NCT6793D Controller Chip
Hardware Monitor	• CPU/System temperature detection • CPU/System fan speed detection • CPU/System fan speed control
Form Factor	• ATX Form Factor • 12.0 in. x 8.7 in. (30.5 cm x 22.0 cm)
BIOS Features	• 1x 64 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 • Multi-language

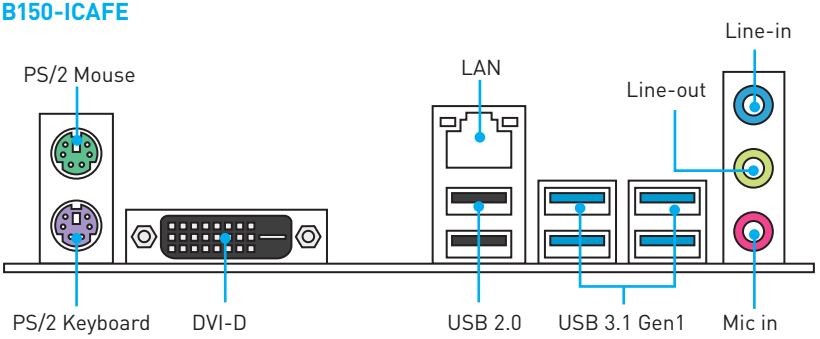
Continued on next page

Continued from previous page

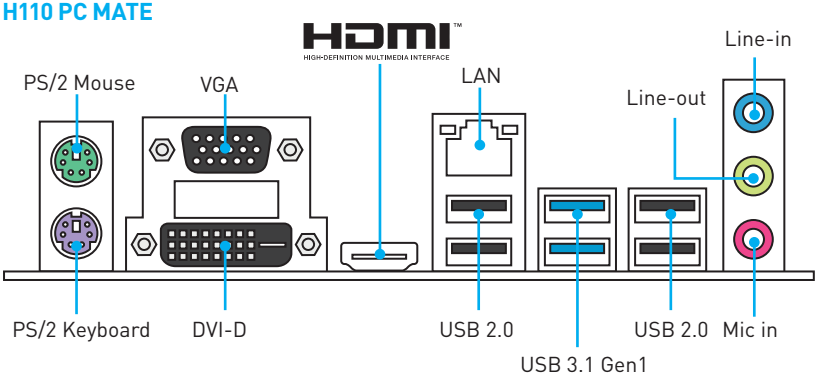
Software	• Drivers • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • MYSTIC LIGHT • FAST BOOT • SUPER CHARGER • M-CLOUD • RAMDISK • Intel® Small Business Basics • NETWORK GENIE • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ Security • Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive • CPU-Z
MSI Exclusive Features	• CLICK BIOS 5 ▪ EZ Mode & Advanced Mode Switching ▪ Board Explorer ▪ Hardware Monitor • MILITARY CLASS 4 ▪ Military Class Component ▪ Military Class Stability and Reliability ◦ ESD Protection ◦ EMI Protection ◦ Humidity Protection ◦ Circuit Protection ◦ High Temperature Protection ◦ VGA Armor Slot • COMMAND CENTER ▪ System Monitor ▪ Smart Fan Control • RAMDISK • LIVE UPDATE 6 • M-CLOUD • Steel Armor Slot (B150-ICAFE)

Rear I/O Panel

B150-ICAFE



H110 PC MATE



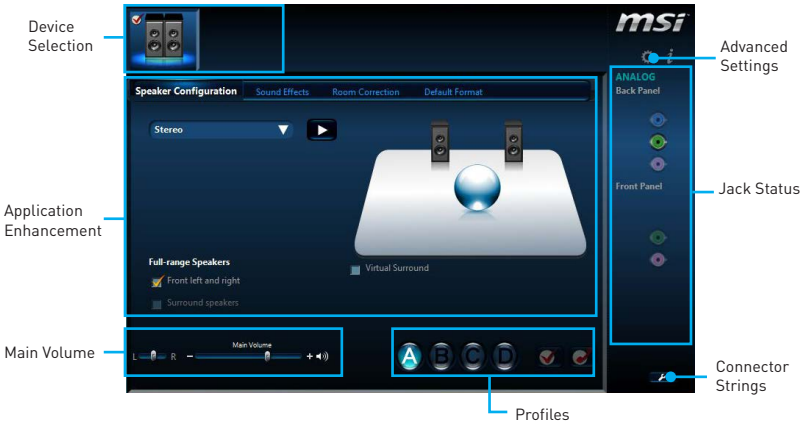
LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED	
Status	Description
Off	No link
Yellow	Linked
Blinking	Data activity

Speed LED	
Status	Description
Off	10 Mbps connection
Green	100 Mbps connection
Orange	1 Gbps connection

Realtek HD Audio Manager

After installing the **Realtek HD Audio** driver, the **Realtek HD Audio Manager** icon will appear in the system tray. Double click on this icon to launch.

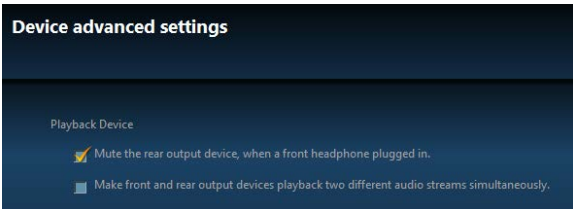


- **Device Selection** - allows you to select a audio output source to change the related options. The **check** sign indicates the devices as default.
- **Application Enhancement** - the array of options will provide you a complete guidance of anticipated sound effect for both output and input device.
- **Main Volume** - controls the volume or balance the right/left side of the speakers that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.
- **Profiles** - toggles between profiles.
- **Advanced Settings** - provides the mechanism to deal with 2 independent audio streams.
- **Jack Status** - depicts all render and capture devices currently connected with your computer.
- **Connector Settings** - configures the connection settings.

Audio 7.1-channel Configuration

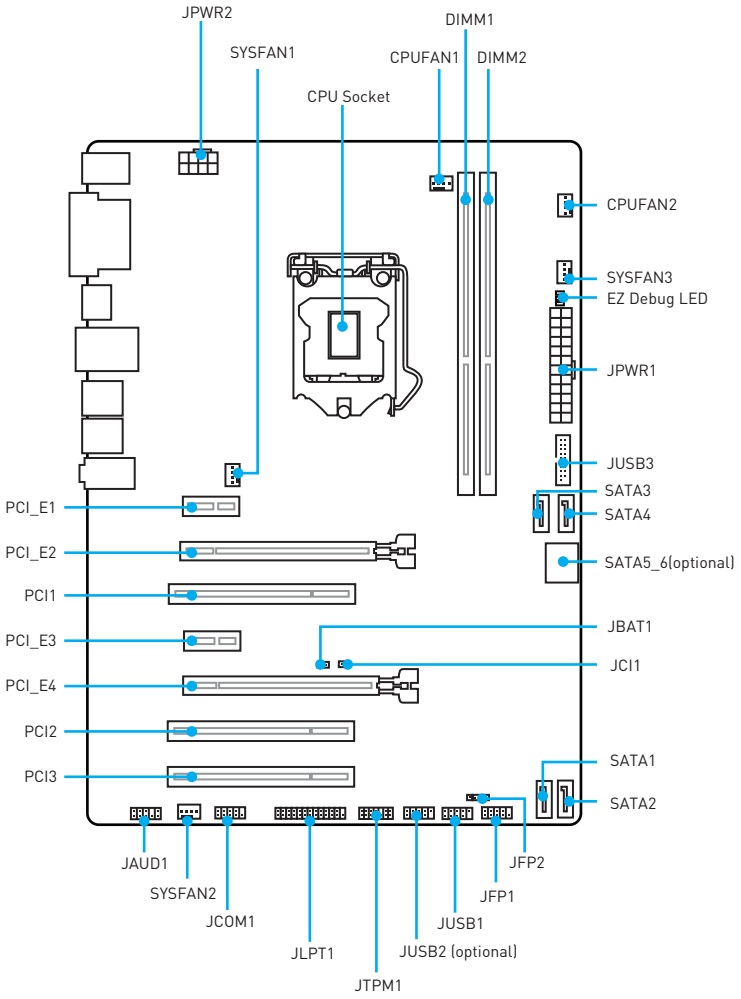
To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio I/O module to JAUD1 connector and follow the below steps.

1. Click on the **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings** to open the dialog below.

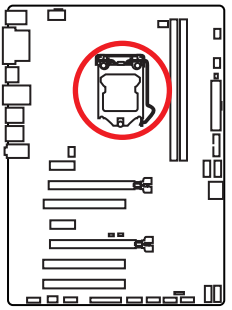


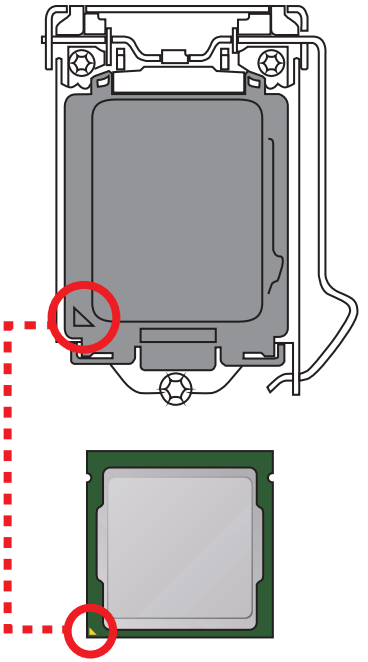
2. Select **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in**.
3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/O panel. When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device is current connected.

Overview of Components



CPU Socket





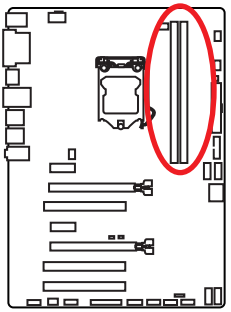
Introduction to the LGA 1151 CPU

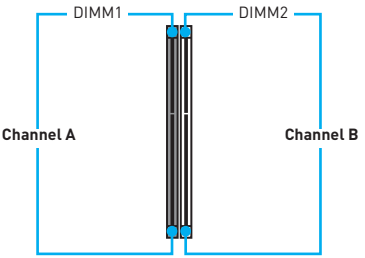
The surface of the LGA 1151 CPU has two **notches** and a **golden triangle** to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden triangle is the Pin 1 indicator.

Important

- *Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU.*
- *Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal with Return Merchandise Authorization (RMA) requests if only the motherboard comes with the protective cap on the CPU socket.*
- *When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability.*
- *Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.*
- *Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.*
- *Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.*
- *If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.*
- *This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.*

DIMM Slots

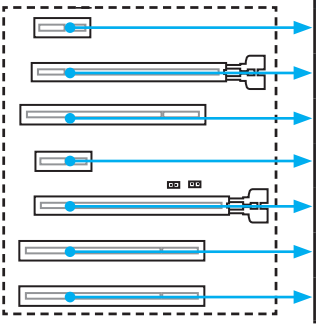




Important

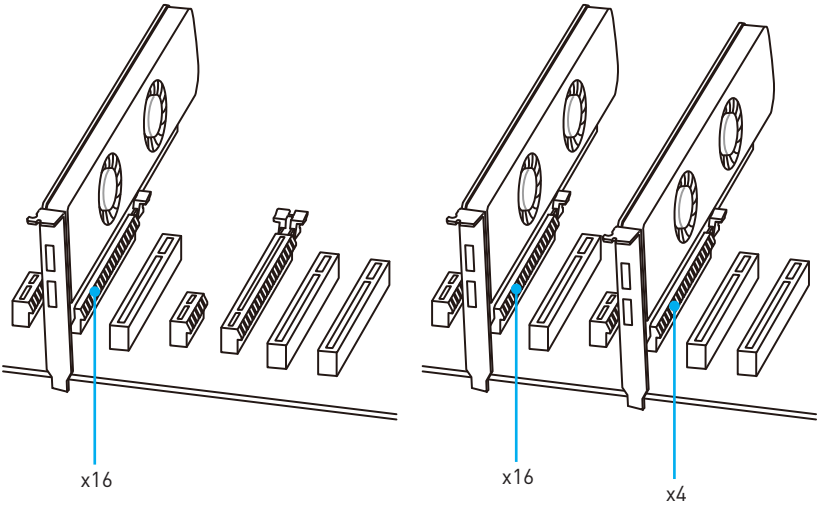
- *Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less than the amount of installed.*
- *Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less for 32-bit Windows OS due to the memory address limitation. Therefore, we recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than 4GB memory on the motherboard.*
- *It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs installation or overclocking.*
- *The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU and devices when overclocking.*

PCI_E1~4, PCI1~3: PCIe and PCI Expansion Slots



Slot	B150-ICAFE	H110 PC MATE
PCI_E1	PCIe 3.0 x1 slot	PCIe 2.0 x1 slot
PCI_E2	PCIe 3.0 x16 slot	PCIe 3.0 x16 slot
PCI1	PCI slot	PCI slot
PCI_E3	PCIe 3.0 x1 slot	PCIe 2.0 x1 slot
PCI_E4	PCIe 3.0 x4 slot	PCIe 2.0 x4 slot
PCI2	PCI slot	PCI slot
PCI3	PCI slot	PCI slot

Multiple graphics cards installation recommendation



Important

For a single PCIe x16 expansion card installation with optimum performance, using the ***PCI_E2*** *slot is recommended.*

PCIe slots bandwidth table

The PCI_E4 slot shares bandwidth with PCI_E1 & PCI_E3.

Slot	Bandwidth			
PCI_E1	—	x1	—	x1
PCI_E3	—	—	x1	x1
PCI_E4	x4	x2	x2	x2

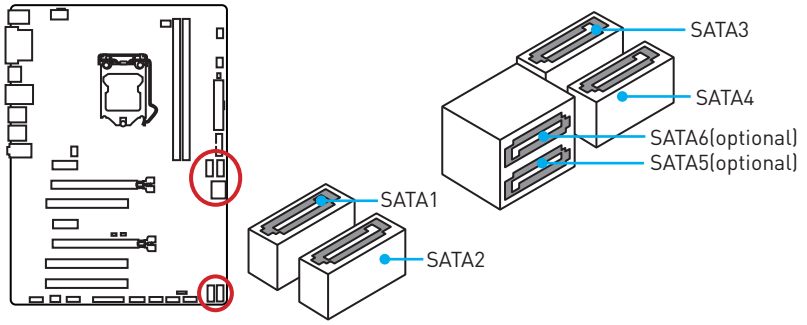
(—: empty)

Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card' s documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one SATA device.

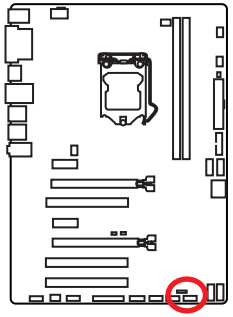


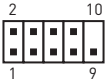
Important

- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.*

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.





JFP1

1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

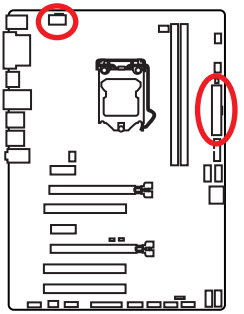


JFP2

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

JPWR1~2: Power Connectors

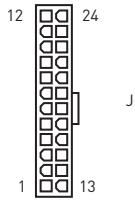
These connectors allow you to connect an ATX power supply.





JPWR2

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



JPWR1

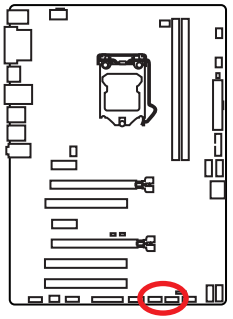
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

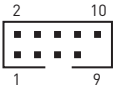
Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.

JUSB1~2(optional): USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.





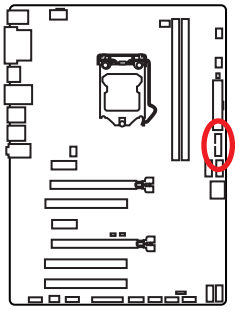
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

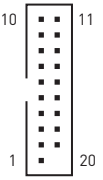
Important

- *Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install MSI® SUPER CHARGER utility.*

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen1 ports on the front panel.





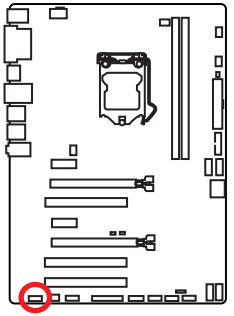
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	Ground	20	No Pin

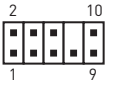
Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.

JAUD1: Front Audio Connector

This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

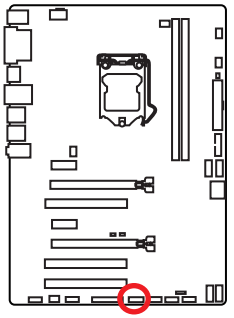


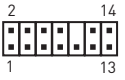


1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

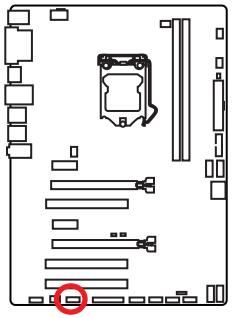




1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JCOM1: Serial Port Connector

This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.

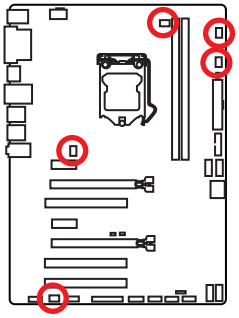




1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

CPUFAN1,SYSFAN1~2: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode and Voltage Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. Voltage Mode fan connectors control fan speed by changing voltage. Therefore, when you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a PWM Mode fan connector, the fan speed will be always maintained at 100%, and that could be noisy.



PWM Mode fan connector

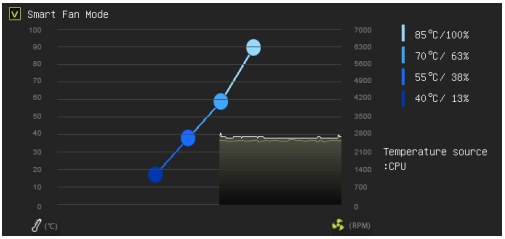
1 CPUFAN1			1 CPUFAN2
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

Voltage Mode fan connector

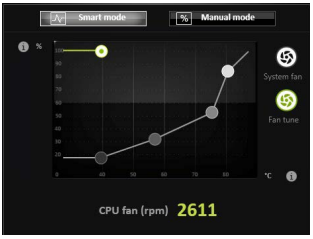
1 SYSFAN1/ SYSFAN3			1 SYSFAN2
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

Controlling the fan speed

There are two ways to manage fan speed. One is to go to **BIOS > HARDWARE MONITOR**. The other is to use **COMMAND CENTER** application.



BIOS > HARDWARE MONITOR

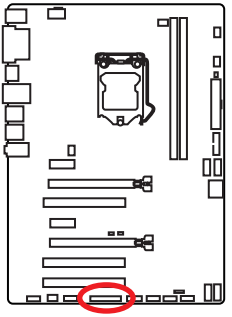


COMMAND CENTER

Both methods offer gradient points of the fan speed that allow you to adjust fan speed in relation to CPU temperature.

JLPT1: Parallel Port Connector

This connector allows you to connect the optional parallel port with bracket.

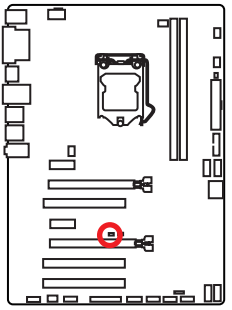




1	RSTB#	2	AFD#	3	PRND0
4	ERR#	5	PRND1	6	PINIT#
7	PRND2	8	LPT_SLIN#	9	PRND3
10	Ground	11	PRND4	12	Ground
13	PRND5	14	Ground	15	PRND6
16	Ground	17	PRND7	18	Ground
19	ACK#	20	Ground	21	BUSY
22	Ground	23	PE	24	Ground
25	SLCT	26	No Pin		

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.





Keep Data
(default)



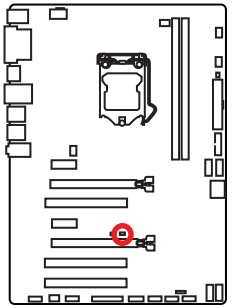
Clear CMOS/
Reset BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord
2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.
4. Plug the power cord and power on the computer.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.



Normal (default)

Trigger the chassis intrusion event

Using chassis intrusion detector

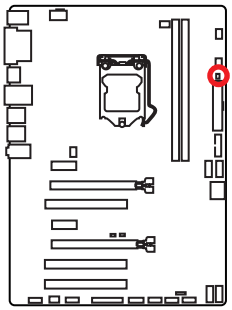
1. Connect the **JCI1** connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
2. Close the chassis cover.
3. Go to **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Set **Chassis Intrusion** to **Enabled**.
5. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.
6. Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Set **Chassis Intrusion** to **Reset**.
3. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.

EZ Debug LED: Debug LED indicators

These LEDs indicate the status of the motherboard.



VGA - indicates GPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
CPU - indicates CPU is not detected or fail.

BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. You should **always keep the default settings** to avoid possible system damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

Important

- *BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only. You could also refer to the **HELP** information panel for BIOS item description.*
- *The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product you purchased.*

Entering BIOS Setup

Please refer the following methods to enter BIOS setup.

- Press **Delete** key, when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.
- Use MSI FAST BOOT application. Click on **GO2BIOS** button and choose **OK**. The system will reboot and enter BIOS setup directly.



Click on **GO2BIOS**

Function key

Key	Function	Key	Function
F1	General Help	F4	Enter CPU Specifications menu
F5	Enter Memory-Z menu	F6	Load optimized defaults
F10	Save Change and Reset*	F12	Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

* When you press F10, a confirmation window which provides the modification information appears. Select between **Yes** or **No** to confirm your choice.

Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are several ways to reset BIOS:

- Go to BIOS and press **F6** to load optimized defaults.
- Short the **Clear CMOS** jumper on the motherboard.

Important

*Please refer to the **Clear CMOS** jumper/ button section for resetting BIOS.*

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.
2. Reboot the system, and then press **Del** key to enter the BIOS Setup during POST.
3. Go to **BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME**, select a BIOS file to perform the BIOS update process.
4. After the flashing process is 100% complete, the system will reboot.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

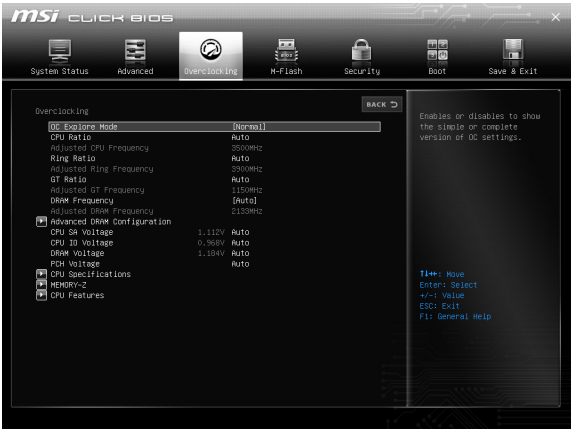
Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.
2. Select **Manual scan**.
3. Check **MB BIOS** box and click on **Scan** button.
4. Select the **MB BIOS** and click on  icon to download and install the latest BIOS file.
5. Click **Next** and choose **In Windows mode**. And then click **Next** and **Start** to start updating BIOS.
6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart automatically.

Overclocking Menu

The Overclocking Menu allows you to adjust the frequency and voltage. Increasing the frequency may get better performance.



Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, it could void your warranty or severely damage your hardware.*

▶ OC Explore Mode [Normal]

Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.

[Normal] Provides the regular OC settings in BIOS setup.

[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode.

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

Sets applied mode for CPU ratio. This item only appears when a CPU that supports **Turbo Boost** is installed.

[All Core] Activate the **CPU Ratio** field. All CPU cores will run the same CPU ratio that be set in **CPU Ratio**.

[Per Core] Activate the **X-Core Ratio Limit** field. Sets each CPU core ratio separately in **X-Core Ratio Limit**.

▶ CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be changed if the processor supports this function.

▶ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Allows you to set the CPU ratios for different number of active cores. These items only appear when a CPU that support this function is installed.

▶ Adjusted CPU Frequency

Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▶ CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU ratio manually.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU loading.

▶ Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▶ Adjusted Ring Frequency

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

▶ GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

▶ Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

▶ Misc Setting*

Press Enter, + or - key to open or close the following 3 items related to CPU features.

▶ EIST [Enabled]*

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency dynamically. It can decrease average power consumption and average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

▶ Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above rated specifications when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

▶ Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module. This item will be available when the memory modules that support X.M.P. is installed.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 settings of XMP memory module.

[Profile 2] Uses profile2 settings of XMP memory module.

▶ **DRAM Reference Clock [Auto]***

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.

This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

▶ **DRAM Frequency [Auto]**

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▶ **DRAM Timing Mode [Link]**

Selects the memory timing mode.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing for all memory channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing for respective memory channel.

▶ **Advanced DRAM Configuration**

Press <Enter> to enter the sub-menu. User can set the memory timing for each/ all memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

▶ **Memory Fast Boot [Auto]***

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] The setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] System will completely keep the archives of first intiation and training for memory. So the memory will not be initialed and trained when booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

▶ **CPU Voltages control [Auto]**

These options allows you to set the voltages related to CPU. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▶ **DRAM Voltages control [Auto]**

These options allows you to set the voltages related to memory. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▶ **PCH Voltages control [Auto]**

These options allows you to set the voltages related to PCH. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

▶ **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and then you have to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

▶ CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4]. Read only.

▶ CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the key features of installed CPU. Read only.

▶ MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by pressing [F5].

▶ DIMMx Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of installed memory. Read only.

▶ CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ Hyper-Threading [Enabled]

Intel Hyper-Threading technology treats the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. This item appears when the installed CPU supports this technology.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.

[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

▶ Active Processor Cores [All]

Allows you to select the number of active CPU cores.

▶ Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS limits the maximum CPUID input value to circumvent boot problems with older operating system that do not support the processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

▶ Execute Disable Bit [Enabled]

Intel' s Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious **buffer overflow** attacks where worms attempt to execute code to damage the system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks and worms.

[Disabled] Disables this function.

▶ **Intel Virtualization Tech [Enabled]**

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run multiple operating systems in independent partitions. The system can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

▶ **Intel VT-D Tech [Disabled]**

Enables or disables Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed I/O) technology.

▶ **Hardware Prefetcher [Enabled]**

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

▶ **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

▶ **CPU AES Instructions [Enabled]**

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

▶ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

▶ **Intel C-State [Auto]**

Enables or disables the Intel C-state. C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption accordingly.

[Disabled] Disable this function.

▶ **C1E Support [Disabled]**

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item appears when **Intel C-State** is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

▶ **Package C State limit [Auto]**

This item allows you to select a CPU C-state level for power-saving when system is idle. The options of C-state depend on the installed CPU. This item appears when **Intel C-State** is enabled.

▶ **CFG Lock [Enabled]**

Lock or un-lock the MSR 0xE2[15], CFG lock bit.

[Enabled] Locks the CFG lock bit.

[Disabled] Un-locks the CFG lock bit.

▶ **EIST [Enabled]**

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will appear when **OC Explore Mode** is set to **Normal**.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency dynamically. It can decrease average power consumption and average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]**

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item is for **Normal mode** and appears when a CPU that support Turbo Boost is installed.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically over specification when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

▶ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▶ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

Sets the maintaining time for Long duration power Limit(W).

▶ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

▶ **CPU Current Limit (A) [Auto]**

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the current is over the specified value, the CPU will automatically reduce the core frequency for reducing the current.

▶ **FCLK Frequency [Auto]**

Sets FCLK frequency. Lower FCLK frequency may help you to set higher base clock frequency.

▶ **DMI Link Speed [Auto]**

Sets DMI speed.

Software Description

Installing Windows® 7/ 8.1/ 10

1. Power on the computer.
2. Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive.

   Note: *Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB optical drives and USB flash drives are not supported.*
3. Press the **Restart** button on the computer case.
4. For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu **SETTING > Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation** and set the item to enabled, save changes and restart.

   Note: *It is suggested to plug in your USB Keyboard/USB Mouse to the leftmost USB port when installing Windows 7.*
5. Press **F11** key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot Menu.
6. Select your optical drive from the Boot Menu.
7. Press any key when screen shows **Press any key to boot from CD or DVD...** message.
8. Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installing Drivers

1. Start up your computer in Windows® 7/ 8.1/ 10.
2. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
3. The installer will automatically appear and it will find and list all necessary drivers.
4. Click **Install** button.
5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
6. Click **OK** button to finish.
7. Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

1. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
2. The installer will automatically appear.
3. Click **Utilities** tab.
4. Select the utilities you want to install.
5. Click **Install** button.
6. The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
7. Click **OK** button to finish.
8. Restart your computer.

目次

安全に関する注意事項 2

仕様 3

リア I/O パネル 7

LANポートLED状態表 7

Realtek HDオーディオマネージャー 7

コンポーネントの概要 9

CPUソケット 10

DIMMスロット 11

PCI_E1~4、PCI1~3: PCIeとPCI拡張スロット 11

SATA1~6: SATA 6Gb/sコネクター 13

JFP1、JFP2: フロントパネルコネクター 13

JPWR1~2: 電源コネクター 14

JUSB1~2(オプション): USB 2.0コネクター 15

JUSB3: USB 3.1 Gen1コネクター 15

JAUD1: フロントオーディオコネクター 16

JTPM1: TPMモジュールコネクター 16

JCOM1: シリアルポートコネクター 16

CPUFAN1、SYSFAN1~2: ファンコネクター 17

JLPT1: パラレルポートコネクター 18

JBAT1: クリアCMOS (リセットBIOS)ジャンパ 18

JCI1: ケース開放スイッチコネクター 19

EZ Debug LED: デバッグLEDインジケーター 19

BIOSの設定 20

BIOSセットアップ画面の起動 20

BIOSのリセット 21

BIOSのアップデート方法 21

オーバークロックメニュー 22

ソフトウェアの解説 28

Windows® 7/ 8.1/ 10のインストール 28

ドライバーのインストール 28

ユーティリティのインストール 28

安全に関する注意事項

- 本パッケージ内のコンポーネントは静電放電(ESD)を受けやすいので、PCの組み立てを確実に成功させるために以下の注意事項を守ってください。
- コンポーネントがしっかりと全部接続され手いることを確認してください。確実に接続されていない場合、コンポーネントの認識不良や起動不良の原因となります。
- 繊細な部品に触れないよう、マザーボードのフチを持ってください。
- マザーボードを扱う際には、静電気破壊を防ぐために、静電放電 (ESD)リストストラップを着けることをお薦めします。ESDリストストラップが用意できない場合は、他の金属製のものに触れて静電気を逃してからマザーボードを扱ってください。
- 本品を取り付けない時は、静電気対策が施された箱か、または静電気防止パッド上で保管してください。
- コンピューターの電源を投入する前に、マザーボードのショートの原因となる、外れたネジや金属製の部品がマザーボード上またはPCケース内にないか、よく確認して下さい。
- コンポーネントの破損やユーザーの怪我の原因となるおそれがあるため、組み立てが完了する前にPCを起動させないでください。
- PCの組立について不明な点がある場合は、販売店やメーカーのサポート窓口に相談してください。
- PCパーツの取り付けおよび取り外しを行う前には、必ずPCの電源をオフに、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 本ユーザーズガイドは大切に保存してください。
- 本マザーボードは湿気の少ない所で使用・保管してください。
- 電源ユニットをコンセントに接続する前に、電源ユニットに記載された電圧がコンセントの電圧に適合しているか確認してください。
- 電源コードは踏まれることがないように配線してください。電源コードの上に物を置かないでください。
- マザーボードに関するすべての注意と警告を遵守してください。
- 次のような場合は、販売店や代理店のサポート窓口にマザーボードの点検を依頼してください。
  - PCに水をこぼした場合。
  - マザーボードが高い湿気にさらされた場合。
  - ユーザーズマニュアルに従って操作しても、マザーボードが正常に作動しない、または起動しない場合。
  - マザーボードが落ちて破損した場合。
  - マザーボードに目に見える破損がある場合。
- 本品を温度が60°C (140°F)より高い場所に置かないでください。マザーボードが破損することがあります。

仕様

CPU	LGA1151第6世代Intel® Core™ i3/i5/i7プロセッサ、およびIntel® Pentium® と Celeron® プロセッサをサポート
チップセット	Intel® B150/ H110チップセット
メモリ	• DDR4スロット2本搭載、最大32GB搭載可能 ▪ DDR4 2133 MHzをサポート • デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ • ECC、un-bufferedメモリをサポート* ▪ ECC UDIMMメモリ (non-ECCモード) • Intel® Extreme Memory Profile (XMP)をサポート** * 互換性があるメモリの詳細については、www.msi.comからご参照ください。 ** Intel® チップセットの制限のために、DDR4 2133 MHz以上のメモリモジュールはXMPモードにDDR4 2133 MHz動作となります。
拡張スロット	B150-ICAFE • PCIe 3.0 x16スロット x2 (x16/x4をサポート) • PCIe 3.0 x1スロット x2 • PCIスロット x3
	H110 PC MATE • PCIe 3.0 x16スロット x1 (X16モードをサポート) • PCIe 2.0 x16スロット x1 (X4モードをサポート) • PCIe 2.0 x1スロット x2 • PCIスロット x3
オンボードグラフィックス	B150-ICAFE • DVI-Dポート x1、最大解像度1920x1200@60Hzをサポート
	H110 PC MATE • HDMI™ポート x1、最大解像度4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hzをサポート • DVI-Dポート x1、最大解像度1920x1200@60Hzをサポート • VGAポート x1、最大解像度2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hzをサポート
ストレージ	B150-ICAFE • Intel® B150チップセット ▪ SATA 6Gb/sポート x6
	H110 PC MATE • Intel® H110チップセット ▪ SATA 6Gb/sポート x4

次のページに続く

前のページから続く

USB	B150-ICAFE • Intel® B150チップセット ▪ USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB)ポート x6 (バックパネルに4ポート、内部USBコネクター経由で2ポート利用可能) ▪ USB 2.0 (High-speed USB)ポート x6 (バックパネルに2ポート、内部USBコネクター経由で4ポート利用可能)
	H110 PC MATE • Intel® H110チップセット ▪ USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB)ポート x4 (バックパネルに2ポート、内部USBコネクター経由で2ポート利用可能) ▪ USB 2.0 (High-speed USB)ポート x6 (バックパネルに4ポート、内部USBコネクター経由で2ポート利用可能)
オーディオ	• Realtek® ALC887コーデック • 7.1チャンネルHDオーディオ
LAN	Realtek RTL8111H Gigabit LANコントローラー x1
バックパネルコネクター	• PS/2キーボードポート x1 • PS/2マウスポート x1 • HDMI™ ポート x1 (H110 PC MATE) • DVI-Dポート x1 • VGAポート x1 (H110 PC MATE) • USB 2.0ポート x2、USB 3.1 Gen1ポート x4 (B150-ICAFE) • USB 2.0ポート x4、USB 3.1 Gen1ポート x2 (H110 PC MATE) • LAN (RJ45)ポート x1 • オーディオジャック x3

次のページに続く

前のページから続く

内部コネクター	• 24ピンATXメイン電源コネクター x1 • 8ピンATX 12V電源コネクター x1 • SATA 6Gb/sコネクター x6 (B150-ICAFE) • SATA 6Gb/sコネクター x4 (H110 PC MATE) • USB 2.0コネクター x2 (4基の追加USB 2.0ポートをサポート) (B150-ICAFE) • USB 2.0コネクター x1 (2基の追加USB 2.0ポートをサポート) (H110 PC MATE) • USB 3.1 Gen1コネクター x1 (2基の追加USB 3.1 Gen1ポートをサポート) • 4ピンCPUファンコネクター x2 • 4ピンシステムファンコネクター x3 • クリアCMOSジャンパ x1 • フロントパネルオーディオコネクター x1 • フロントパネルコネクター x2 • TPMモジュールコネクター x1 • ケース開放スイッチコネクター x1 • シリアルポートコネクター x1 • パラレルポートコネクター x1
I/Oコントローラー	NUVOTON NCT6793Dコントローラーチップ
ハードウェアモニター	• CPU/システム温度の検知 • CPU/システム回転速度の検知 • CPU/システム回転速度のコントロール
寸法	• ATXフォームファクタ • 12.0 in. x 8.7 in. (30.5 cm x 22.0 cm)
BIOSの機能	• 64 Mbフラッシュ x1 • UEFI AMI BIOS • ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 • 多言語対応

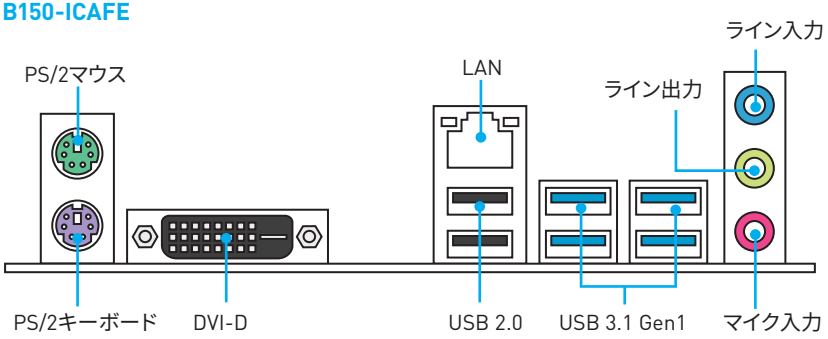
次のページに続く

前のページから続く

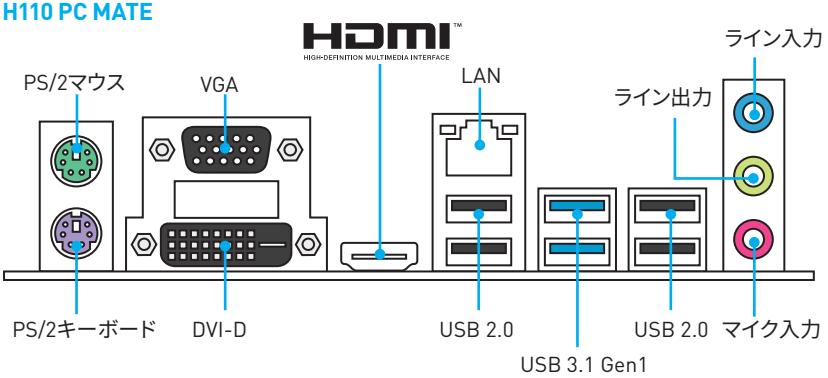
ソフトウェア	• デバイスドライバー • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • MYSTIC LIGHT • FAST BOOT • SUPER CHARGER • M-CLOUD • RAMDISK • Intel® Small Business Basics • NETWORK GENIE • Intel® Extreme Tuningユーティリティ • Norton™ Security • Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive • CPU-Z
MSI独自の機能およびユーティリティソフトウェア	• CLICK BIOS 5 ▪ EZモード & アドバンストモードの切り替え ▪ ボードエクスプローラー ▪ ハードウェアモニター • MILITARY CLASS 4 ▪ ミリタリークラスコンポーネント ▪ ミリタリークラスの安定性と信頼性 ◦ ESD保護 ◦ EMI保護 ◦ 湿気保護 ◦ 回路保護 ◦ 高温保護 ◦ VGA Armorスロット • COMMAND CENTER ▪ システムモニター ▪ スマートファンコントロール • RAMDISK • LIVE UPDATE 6 • M-CLOUD • Steel Armorスロット (B150-ICAFE)

リアI/Oパネル

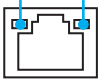
B150-ICAFE



H110 PC MATE



LANポートLED状態表



リンク/アクティビティLED	
状態	解説
Off	リンクしていません
黄色	リンクしています
点滅	データ通信中です

スピードLED	
状態	通信速度
Off	10 Mbps
緑色	100 Mbps
オレンジ	1 Gbps

Realtek HDオーディオマネージャー

Realtek HDオーディオドライバーをインストールした後、システムトレイに**Realtek HDオーディオマネージャー**のアイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックして起動します。

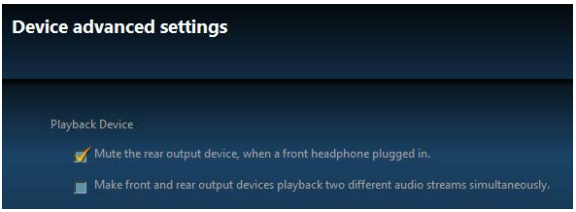


- **デバイス選択** - オーディオ出力ソースを選択し、関連のオプションを変更することができます。チェックサインはそのデバイスがデフォルトであることを示します。
- **アプリケーション拡張** - 多数のオプションは、出力デバイスと入力デバイスの両方に期待されるサウンドエフェクトの完全なガイダンスを提供します。
- **メインボリューム** - バーを調整することでフロントまたはリアパネルに接続されたスピーカーの左右のバランスやボリュームをコントロールします。
- **プロファイル** -プロファイルを切り替えます。
- **アドバンスト設定** - 2つの独立したオーディオストリームとして扱うためのメカニズムを提供します。
- **ジャック状態** - PCに現在接続されている全てのレンダーとキャプチャーデバイスを示します。
- **接続設定** - 接続設定を行います。

7.1チャンネルオーディオの設定

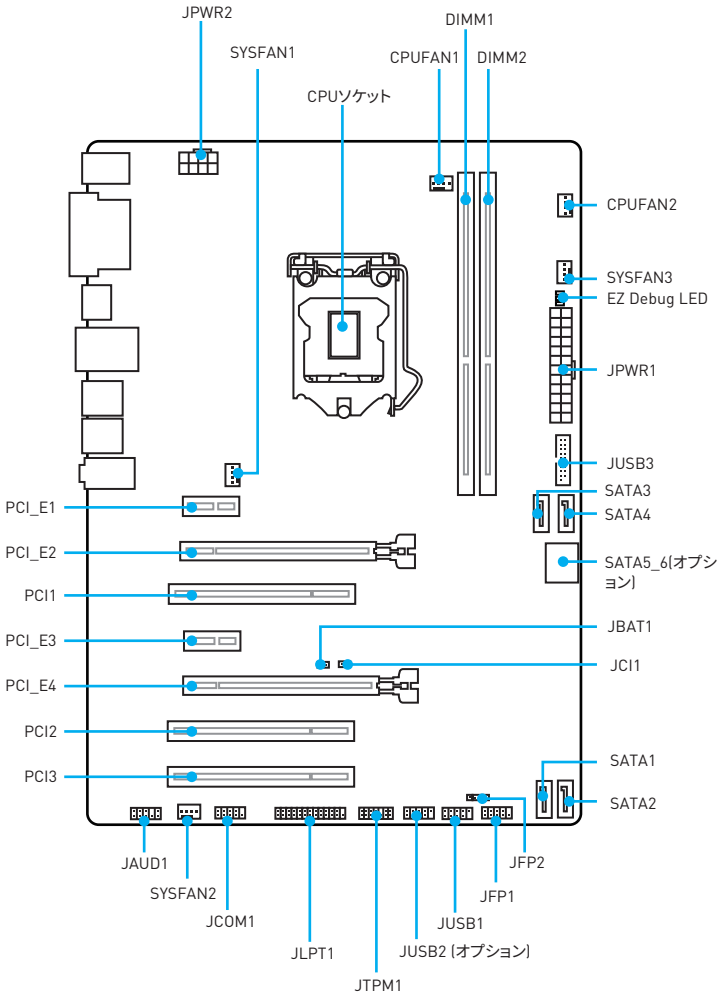
7.1チャンネルオーディオを設定するには、フロントオーディオI/Oモジュールを JAUD1コネクターに接続してから、下記の手順に従ってください。

1. **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings**アイコンをクリックし、以下のダイアログを開きます。

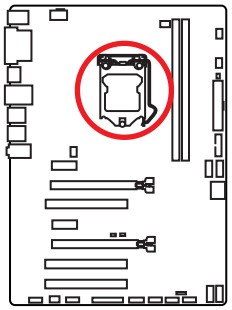


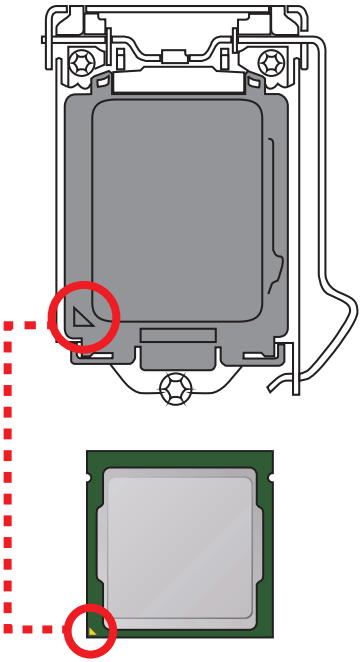
2. **「Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (フロントヘッドフォンが挿入されている時に、リア出力デバイスをミュートにする)」**を選択します。
3. スピーカーをリアとフロントI/Oパネル上のオーディオジャックに挿入します。デバイスをオーディオジャックに挿入すると、ダイアログウィンドウがポップアップし、現在どのデバイスを接続したか尋ねてきます。

コンポーネントの概要


JPWR2
SYSFAN1
CPUソケット
DIMM1
CPUFAN1
DIMM2
CPUFAN2
SYSFAN3
EZ Debug LED
JPWR1
JUSB3
SATA3
SATA4
SATA5_6(オプション)
JBAT1
JCI1
SATA1
SATA2
JFP2
JFP1
JUSB1
JUSB2 (オプション)
JTPM1
JLPT1
JCOM1
SYSFAN2
JAUD1
PCI_E1
PCI_E2
PCI1
PCI_E3
PCI_E4
PCI2
PCI3

CPUソケット





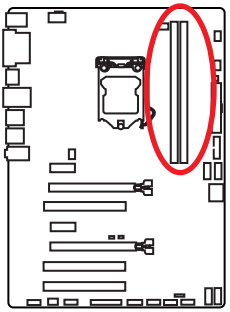
LGA 1151 CPUについて

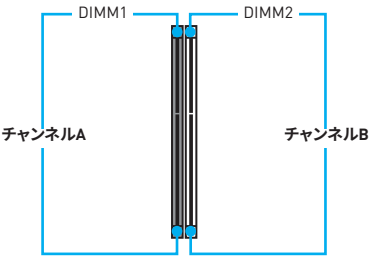
LGA 1151 CPUには**切り欠き**が2個、**黄色い三角印**一個があります。黄色い三角印の方向をピン1の方向に向けて装着します。

注意

- *CPUの脱着は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。*
- *CPUを取り付けた後、CPUソケットに取り付けられていたCPUソケットカバーは絶対に捨てないでください。本製品の修理を依頼される際に、CPUソケットカバーがCPUソケットに取り付けられていない場合は修理をお断りすることがございます。*
- *CPUを取り付ける際は、必ずCPUクーラーも取り付けてください。CPUクーラーは過熱を防ぎ、システムの安定を保つために必要です。*
- *システムを起動する前に、CPUクーラーがCPUとしっかりと密着していることを確認してください。*
- *CPUの過熱はCPU自身やマザーボードに深刻なダメージを与えるおそれがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、CPUとの接触面に適切な量の熱伝導性ペーストを塗布するか、または熱伝導性シートを挟んでください。*
- *CPUを外した状態でマザーボードを保管する場合は、必ずCPUソケットカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。*
- *CPUとは別にCPUクーラーを購入された場合は、CPUクーラーに添付されている文書を参照して取り付け方法の詳細を確認して下さい。*
- *このマザーボードはオーバークロックをサポートしています。オーバークロックを試みる前に、マザーボード以外のすべてのパーツがオーバークロックに耐えうるか確認してください。製品の仕様を超えるいかなる試みも推奨しません。製品の仕様を超えた不適切な取り扱いによって生じた損害やリスクをMSIは保証しません。*

DIMMスロット

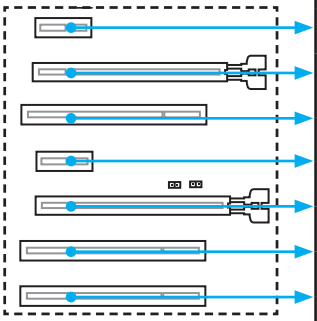




注意

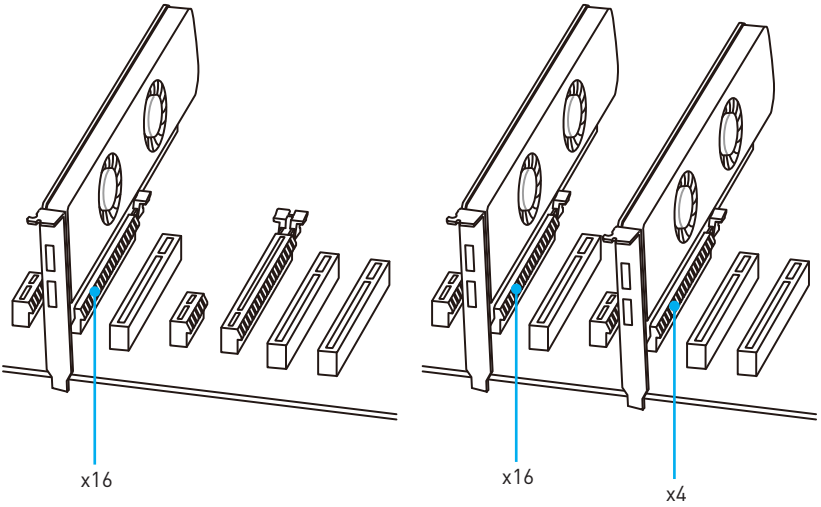
- *チップセットのリソース使用方法により、利用可能なメモリ容量は実際に取り付けたメモリの容量より若干少なくなります。*
- *32bit版のWindows OSではメモリアドレスの制限により最大メモリ認識容量は4GB以下になります。そのため、4GB以上のメモリをマザーボードに取り付ける場合は、64bit版のWindows OSをインストールされることをお勧めします。*
- *全てのDIMMスロットを使用する場合やオーバークロックをする場合はより効率的なメモリ冷却システムの使用をお薦めします。*
- *オーバークロック時の、メモリの安定性と互換性は取り付けられたCPUとデバイスに依存します。*

PCI_E1~4、PCI1~3: PCIeとPCI拡張スロット



スロット	B150-ICAFE	H110 PC MATE
PCI_E1	PCIe 3.0 x1スロット	PCIe 2.0 x1スロット
PCI_E2	PCIe 3.0 x16スロット	PCIe 3.0 x16スロット
PCI1	PCIスロット	PCIスロット
PCI_E3	PCIe 3.0 x1スロット	PCIe 2.0 x1スロット
PCI_E4	PCIe 3.0 x4スロット	PCIe 2.0 x4スロット
PCI2	PCIスロット	PCIスロット
PCI3	PCIスロット	PCIスロット

マルチグラフィックスカードの推奨取付順序



注意

*一枚のPCIe x16拡張カードを最適な性能で動作させたい場合は、**PCI_E2**スロットの使用をお勧めします。*

PCIeスロット帯域幅一覧表

PCI_E4スロットはPCI_E1 & PCI_E3と帯域幅を共有します。

スロット	帯域幅			
PCI_E1	—	x1	—	x1
PCI_E3	—	—	x1	x1
PCI_E4	x4	x2	x2	x2

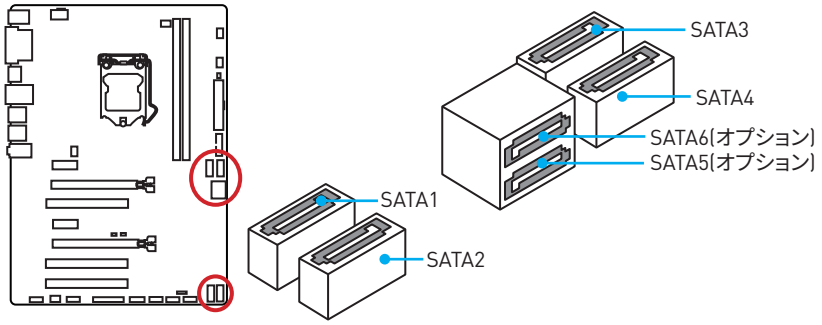
(—: 空白)

注意

拡張カードの着脱は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。ハードウェアまたはソフトウェアにどのような変更が必要であるかは、拡張カードのドキュメントでご確認ください。

SATA1~6: SATA 6Gb/sコネクター

これらのコネクターは SATA 6Gb/s インターフェースポートです。一つのコネクターにつき、一つの SATA デバイスを接続できます。

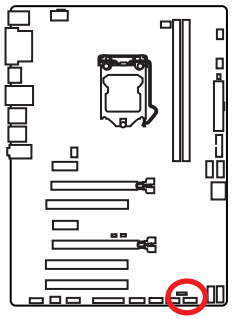


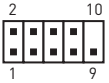
注意

- *SATAケーブルは90度以下の角度に折り曲げないでください。データ損失を起こす恐れがあります。*
- *SATAケーブルは両端に同一のプラグを備えています。然し、スペースの確保のためにマザーボードにはストレートタイプのコネクタを接続されることをお薦めします。*

JFP1、JFP2: フロントパネルコネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのスイッチとLEDを接続します。





JFP1

1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

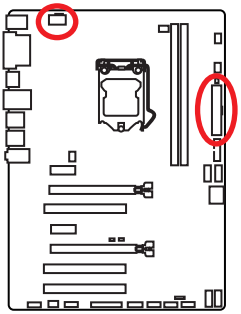


JFP2

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

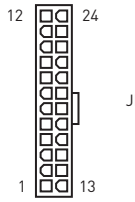
JPWR1~2: 電源コネクター

これらのコネクターにはATX電源を接続します。





1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



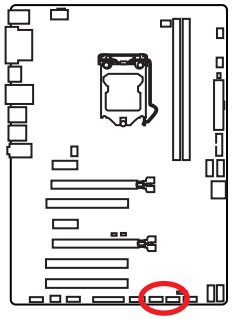
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

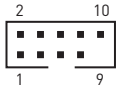
注意

マザーボードの安定した動作を確実にするために、全ての電源ケーブルが適切なATX電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。

JUSB1~2(オプション): USB 2.0コネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのUSB 2.0ポートを接続します。





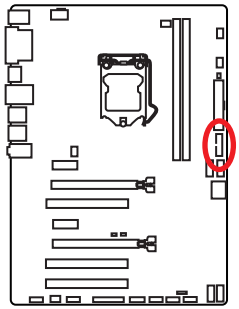
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

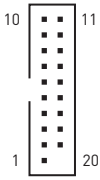
注意

- *VCCピンとグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。*
- *これらのUSBポートでiPad、iPhoneとiPodを再充電するには、MSI® SUPER CHARGER ユーティリティをインストールしてください。*

JUSB3: USB 3.1 Gen1コネクター

このコネクターにはフロントパネルのUSB 3.1 Gen1ポートを接続します。





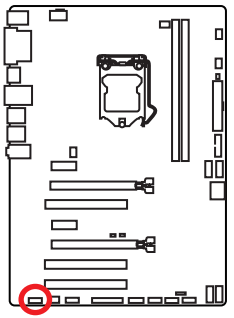
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	Ground	20	No Pin

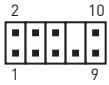
注意

電源とグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。

JAUD1: フロントオーディオコネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのオーディオジャックを接続します。

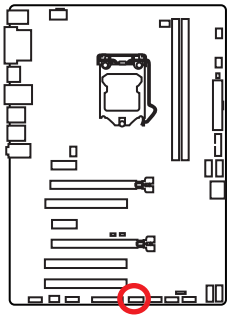




1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照して下さい。

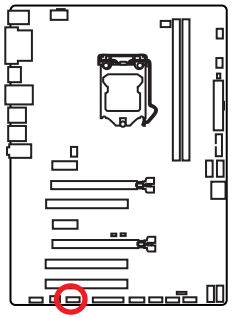




1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JCOM1: シリアルポートコネクター

このコネクターにはオプションのブラケット付きのシリアルポートを接続します。

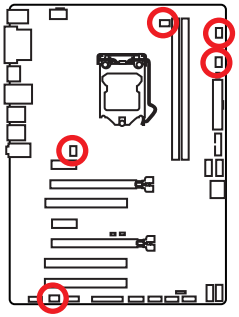




1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

CPUFAN1、SYSFAN1~2: ファンコネクター

ファンコネクターはPWM（パルス幅変調）モードと電圧モードに分類されます。PWMモードファンコネクターには常時12Vが出力されており、スピードコントロール信号によってファンスピードを調整します。電圧モードファンコネクターは電圧出力を変えることでファンスピードをコントロールします。そのため、3ピン（Non-PWM）ファンをPWMモードファンコネクターに装着すると、ファンが常に100%で回転し、ファンノイズが大きくなることがあります。



PWMモードファンコネクター

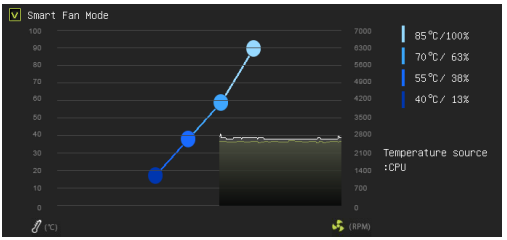
1 CPUFAN1		1 CPUFAN2	
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

電圧モードファンコネクター

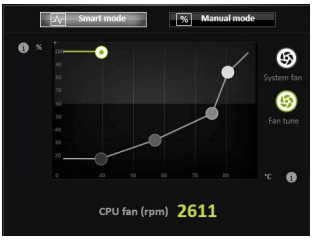
1 SYSFAN1/ SYSFAN3		1 SYSFAN2	
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

ファンスピードのコントロール

ファンスピードの管理には2つの方法があります。**BIOS > HARDWARE MONITOR**で設定する方法と、**COMMAND CENTER**アプリケーションを使用する方法です。



BIOS > HARDWARE MONITOR

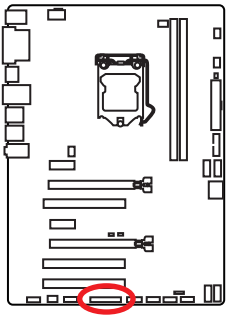


COMMAND CENTER

どちらの方法でも、CPUの温度に応じてファンの回転速度を変えるポイントを設定できます。

JLPT1: パラレルポートコネクター

このコネクターにはオプションのブラケット付きのパラレルポートを接続します。

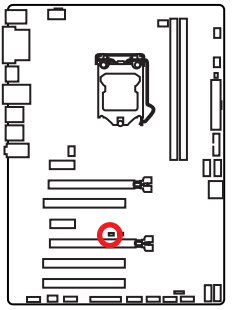




1	RSTB#	2	AFD#	3	PRND0
4	ERR#	5	PRND1	6	PINIT#
7	PRND2	8	LPT_SLIN#	9	PRND3
10	Ground	11	PRND4	12	Ground
13	PRND5	14	Ground	15	PRND6
16	Ground	17	PRND7	18	Ground
19	ACK#	20	Ground	21	BUSY
22	Ground	23	PE	24	Ground
25	SLCT	26	No Pin		

JBAT1:クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ

本製品はシステムの設定情報を保持するCMOSメモリを搭載しており、マザーボード上のボタン型電池から電力が供給されます。システムの設定をクリアしたい場合は、CMOSメモリをクリアするためにジャンパピンにジャンパブロックを取り付けてください。





データを保持
(デフォルト)



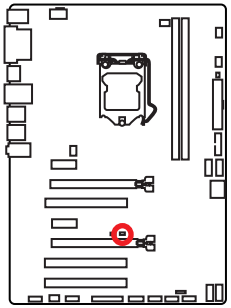
CMOSをクリア/
BIOSをリセット

BIOSをデフォルト値にリセットする

1. PCの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
2. ジャンパブロックでJBAT1を5-10秒ぐらいショットします。
3. JBAT1からジャンパブロックを取り外します。
4. 電源コードをコンセントに元通りに接続し、電源を投入します。

JCI1: ケース開放スイッチコネクター

このコネクターにはケース開放スイッチケーブルを接続します。



正常
(デフォルト)

ケース開放イベントトリガー有効

ケース開放検知機能の使い方

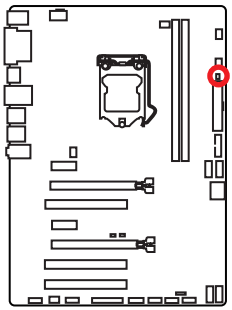
1. **JCI1** コネクターをケース開放スイッチ / センサーに接続します。
2. ケースのカバーを閉じます。
3. **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration** に入ります。
4. **Chassis Intrusion** を **Enabled** に設定します。
5. **F10** を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、**Enter** キーを押して **Yes** を選択します。
6. ケースが開けられるとシステムに開放の情報が記録され、次回のシステム起動時に警告メッセージが表示されます。

ケース開放警告のリセット

1. **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**に入ります。
2. **Chassis Intrusion**を**Reset**に設定します。
3. **F10**を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、**Enter**キーを押して**Yes**を選択します。

EZ Debug LED: デバッグLEDインジケーター

これらのLEDインジケーターはマザーボードのステータスを表示します。



VGA - GPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
DRAM - DRAMが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
CPU - CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。

BIOSの設定

BIOSのデフォルト設定は、通常の使用においてシステムの安定性のために最適な性能を提供します。ユーザーがBIOSに精通していない場合は、起こり得るシステムへのダメージや起動の失敗を防ぐために、常にデフォルト設定のままにすべきです。

注意

- *BIOSは性能の向上のために、継続的に変更と修正が行われています。最新のBIOSと本書の内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご承知おきください。BIOSの設定項目の詳細は**HELP**情報パネルを参照してください。*
- *本章の図はあくまでも一例です。お買い上げの製品と異なる場合がありますので、ご承知おきください。*

BIOSセットアップ画面の起動

下記の何れかの方法でBIOSセットアップ画面に入ることができます。

- 起動中に、「**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**」というメッセージが表示されている間に、**<Delete>**キーを押してください。
- Windowsに**MSI FAST BOOT**をインストールして使用します。**GO2BIOS** ボタンをクリックして**OK**を選択します。システムが再起動し、BIOSセットアップ画面が直ちに表示されます。



GO2BIOSをクリックします。

機能キー

キー	機能	キー	機能
F1	ヘルプを参照する	F4	CPU仕様メニューに入る
F5	Memory-Zメニューに入る	F6	optimized defaultsをロードする
F10	設定を保存して再起動させる*	F12	スクリーンショットが撮られ、USB メモリに保存されます (FAT/FAT32 フォーマットのみ)

* <F10>キーを押すと確認ウィンドウが表示され、修正情報が表示されます。**Yes**または**No**を選択して確認してください。

BIOSのリセット

特定の問題を解決するために、BIOSをセフォルト設定に戻す必要があります。BIOSのリセットにはいくつかの方法があります。

- BIOSセットアップ画面で**<F6>**キーを押してoptimized defaultsをロードする。
- マザーボード上の**クリアCMOS** ジャンパをショートする。

注意

*BIOSのリセットについては**クリアCOMS**ジャンパ/ボタンセクションをご参照ください。*

BIOSのアップデート方法

M-FLASH での BIOS アップデート

アップデートの前に：

MSI の WEB サイトから最新の BIOS ファイルをダウンロードし、USB メモリのルートフォルダにコピーします。

BIOS のアップデート：

1. アップデートする BIOS イメージファイルを含む USB メモリをマザーボードの USB ポートに挿入します。
2. システムを再起動させ、POST 中に <Delete> キーを押して BIOS セットアップ画面に入ります。
3. **BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME** における BIOS イメージファイルを一つ選択し、BIOS アップデートのプロセスを開始させます。
4. アップデートプロセスが完了した後、システムが再起動します。

Live Update 6 での BIOS アップデート

アップデートの前に：

LAN ドライバーがインストールされ、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。

BIOS のアップデート：

1. MSI LIVE UPDATE 6 をインストールして起動させます。
2. **手動アップデート**を選択します。
3. **MB BIOS** のチェックボックスにチェックを入れ、**「スキャン」** ボタンをクリックします。
4. MB BIOSを選択して、アイコンをクリックし、最新のBIOSファイルをダウンロードしてインストールします。
5. **Next** をクリックして **In Windows mode** を選択します。それから、**Next** と **Start** をクリックして BIOS のアップデートを始めます。
6. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

オーバークロックメニュー

マザーボードのオーバークロックを行いたい上級者向けのメニューです。



注意

- *手動でのオーバークロッキングは上級者以外にはお薦めしません。*
- *オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適切な操作は製品の保証を無効にさせ、またハードウェアに深刻なダメージを与えるおそれがあります。*

▶ OC Explore Mode [Normal]

OC設定の表示項目をNormal(通常)またはExpert(上級者向け)のどちらにするか設定します。

[Normal] BIOS設定に通常のOC設定項目を使用します。

[Expert] BIOS設定にOC上級者向けの詳細なOC設定項目を使用します。

注意：以降の説明ではExpertモードのみで表示される設定項目に"*"(アスタリスク)を使用します。

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

CPU倍率の適用モードを設定します。この項目はCPUが"**Turbo Boost**"をサポートする場合にのみ表示されます。

[All Core] **CPU Ratio**を有効化します。すべてのCPUコアが**CPU Ratio**の項目に設定された同じCPU倍率で動作します。

[Per Core] "**X-Core Ratio Limit**"の項目を有効化します。"**X-Core Ratio Limit**"の項目に各CPUコアの倍率を個別に設定します。

▶ CPU Ratio [Auto]

CPU倍率を設定し、CPUクロックの速度を変更します。プロセッサがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は変更できます。

▶ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

異なる数のアクティブコアのためにCPU倍率を設定できます。この項目はCPUが本機能をサポートする場合にのみ表示されます。

▶ **Adjusted CPU Frequency**

調整後のCPU周波数を表示します。読み取り専用です。

▶ **CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]***

CPU倍率の動作モードを選択します。この項目は手動でCPU倍率を設定する場合に表示されます。

[Fixed Mode]　CPU倍率を固定します。

[Dynamic Mode]　CPUの負荷に応じてCPU倍率が動的に変更されます。

▶ **Ring Ratio [Auto]**

Ringの倍率を設定します。有効な値の範囲は取り付けたCPU依存します。

▶ **Adjusted Ring Frequency**

調整後のRingの周波数を表示します。読み取り専用です。

▶ **GT Ratio [Auto]**

統合グラフィックスの倍率を設定します。有効な値の範囲は取り付けたCPUに依存します。

▶ **Adjusted GT Frequency**

調整後の統合グラフィックスの周波数を表示します。読み取り専用です。

▶ **Misc Setting***

Enter、+ または - キーを押すと、CPUの機能に関連した下記の三つの設定項目を表示または非表示にします。

▶ **EIST [Enabled]***

Enhanced Intel® SpeedStepテクノロジを有効または無効にします。

[Enabled]　EISTを有効化して、CPU電圧とコア周波数を動的に調整させます。それにより平均電力消費量と平均熱発生量を低減できます。

[Disabled]　EISTを無効にします。

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]***

インテル®ターボブーストを有効か無効にします。この項目はCPUがこの設定をサポートする場合にのみ表示されます。

[Enabled]　システムがより高いパフォーマンスを要求する場合に、CPUの仕様の範囲内で自動的にCPUのクロックを上昇させます。

[Disabled]　この機能を無効にします。

▶ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]**

X.M.P. (Extreme Memory Profile)はメモリモジュールによるオーバークロックテクノロジです。X.M.P.をサポートするメモリモジュールを取り付けた場合に、この項目が利用できます。

[Disabled]　この機能を無効にします。

[Profile 1]　XMPメモリモジュールのプロファイル1の設定を使用します。

[Profile 2]　XMPメモリモジュールのプロファイル2の設定を使用します。

▶ **DRAM Reference Clock [Auto]***

DRAM基準クロックを設定します。有効な値の範囲は取り付けたCPU依存します。この項目はCPUが値の調整をサポートする場合に表示されます。

▶ **DRAM Frequency [Auto]**

DRAM周波数を設定します。オーバークロック時の動作は保証されませんのでご注意ください。

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

変更したDRAM周波数を表示します。読み取り専用です。

▶ **DRAM Timing Mode [Link]**

メモリタイミングのモードを選択します。

[Link] すべてのメモリチャンネルに同じDRAMタイミングを設定できます。

[UnLink] 各メモリチャンネルに別々のDRAMタイミングを設定できます。

▶ **Advanced DRAM Configuration**

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。個別または全てのメモリチャンネルに対してメモリタイミングを設定できます。メモリタイミングを変更した後、システムが不安定になったり、起動しなくなったりすることがあります。その場合は、CMOSデータをクリアし、デフォルト設定に戻してください。(クリアCMOSジャンパ/ボタンの節を参照してCMOSのクリアを行い、クリア後BIOSの設定画面でデフォルト設定をロードしてください。)

▶ **Memory Fast Boot [Auto] ***

システムの起動の度に行うメモリの開始とトレーニングを有効または無効に設定します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enabled] 初回起動時に実行した開始とトレーニングの結果をシステムに保持させます。その後は起動の度に初期化とトレーニングをしなくなるため、システムの起動が早くなります。

[Disabled] 起動の度にメモリの初期化とトレーニングが行われます。

▶ **CPU Voltages control [Auto]**

これらのオプションでCPUに関連した電圧を設定できます。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。

▶ **DRAM Voltages control [Auto]**

これらのオプションでメモリに関連した電圧を設定できます。"**Auto**"に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。

▶ **PCH Voltages control [Auto]**

これらのオプションでPCHに関連した電圧を設定できます。"Auto"に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。

▶ **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

CPUまたはメモリが交換された場合、システムのブート中に警告メッセージを表示する機能を有効または無効にします。

[Enabled] システムのブート中に警告メッセージを表示させます。新しいデバイスのためにデフォルト設定をロードする必要があります。

[Disabled] この機能を無効にし、現在のBIOS設定を保持します。

▶ CPU Specifications

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。サブメニューには取り付けられたCPUの情報が表示されます。<F4>キーを押すことで、いつでもこの情報メニューにアクセスできます。読み取り専用です。

▶ CPU Technology Support

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。取り付けられたCPUがサポートするテクノロジが表示されます。読み取り専用です。

▶ MEMORY-Z

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。サブメニューには取り付けられたメモリの設定とタイミングが全て表示されます。<F5>キーを押すと、いつでもこの情報メニューにアクセスできます。

▶ DIMMx Memory SPD

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。取り付けられたメモリの情報が表示されます。読み取り専用です。

▶ CPU Features

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。

▶ Hyper-Threading [Enabled]

ハイパースレッディングテクノロジに対応したCPUをお使いの場合、1つのCPUコアを2つの論理的なCPUコアとして認識させ、並列処理性能を高めることができます。ほとんどの場合、ハイパースレッディングテクノロジを有効にすることでシステムの処理性能が向上します。

[Enable]　ハイパースレッディングテクノロジを有効にします。

[Disabled]　システムがハイパースレッディングテクノロジをサポートしない場合、このアイテムを無効にします。

▶ Active Processor Cores [All]

アクティブにするCPUコアの数を選択します。

▶ Limit CPUID Maximum [Disabled]

拡張CPUID値を有効または無効にします。

[Enabled]　BIOSが最大CPUID入力値を制限し、拡張CPUID値をもつCPUをサポートしない古いOSでの起動に関する問題を回避します。

[Disabled]　実際の最大CPUID入力値を使用します。

▶ Execute Disable Bit [Enabled]

本機能を有効にすることで、「悪意のあるプログラムによるバッファオーバーフロー攻撃」からシステムを保護することができます。常にこの機能を有効にすることをお勧めします。

[Enabled]　NO-Execution保護を有効にして、悪意のある攻撃とワームを防ぎます。

[Disabled]　この機能を無効にします。

▶ **Intel Virtualization Tech [Enabled]**

インテル バーチャライゼーション・テクノロジを有効または無効にします。

[Enabled]　インテル バーチャライゼーション・テクノロジを有効にして、複数のOSが独立した区画で動作するプラットフォームにします。システムは仮想的に複数のシステムとして機能します。

[Disabled]　この機能を無効にします。

▶ **Intel VT-D Tech [Disabled]**

インテルVT-D (ダイレクト I/Oのためのインテル バーチャライゼーション)テクノロジを有効または無効にします。

▶ **Hardware Prefetcher [Enabled]**

ハードウェアプリフェッチャー (MLC Streamer prefetcher) を有効または無効にします。

[Enabled]　CPUのパフォーマンスをチューンするために、ハードウェアプリフェッチャーがメモリからL2 キャッシュに自動的にデータと命令をプリフェッチします。

[Disabled]　ハードウェアプリフェッチャーを無効にします。

▶ **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

CPUハードウェアプリフェッチャー (MLC Spatial prefetcher)を有効または無効にします。

[Enabled]　キャッシュの遅延時間を低減し、特定のアプリケーションの性能を最高の状態にチューンするために、隣接キャッシュラインのプリフェッチを有効にします。

[Disabled]　要求されたキャッシュラインのみ有効にします。

▶ **CPU AES Instructions [Enabled]**

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions)サポートを有効または無効にします。この項目はCPUが本機能をサポートする場合に表示されます。

▶ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

CPUを過熱から保護するために、インテルアダプティブサーマルモニター機能を有効または無効にします。

[Enabled]　CPUが適応温度を超えた場合に、CPUコアクロック速度を落とします。

[Disabled]　この機能を無効にします。

▶ **Intel C-State [Auto]**

インテル C-stateを有効または無効にします。C-stateはACPIによって定義されたプロセッサ電力管理技術です。

[Auto]　BIOSが自動的に設定を行います。

[Enabled]　システムのアイドル状態を検知し、状況に応じてCPUの電力消費を低減します。

[Disabled]　この機能を無効にします。

▶ **C1E Support [Disabled]**

Halt状態での省電力のためのC1E機能を有効または無効にします。この項目は**"Intel C-State"**がEnabledに設定されている場合表示されます。

[Enabled]　Halt状態での省電力のためにC1E機能を有効にし、CPUの動作クロックと電圧を下げます。

[Disabled]　この機能を無効にします。

▶ **Package C State limit [Auto]**

システムのアイドル時の省電力のために、CPU C-stateレベルを選択します。C-stateのオプションは取り付けられたCPUに依存します。CPUのために、長い間隔のTDP電力制限値を設定します。**"Intel C-State"**の項目がEnabledに設定されている場合に表示されます。

▶ **CFG Lock [Enabled]**

MSR 0xE2[15]、CFGロックビットをロック/またはアンロックします。

[Enabled]　CFGロックビットをロックします。

[Disabled]　CFGロックビットをアンロックします。

▶ **EIST [Enabled]**

Enhanced Intel® SpeedStepテクノロジを有効または無効にします。この項目は**"OC Explore Mode"**が**Normal**に設定されている場合に表示されます。

[Enabled]　CPU電圧とコア周波数を動的に調整するためにEISTを有効にします。それにより、平均電力消費量と平均熱発生量を低減できます。

[Disabled]　EISTを無効にします。

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]**

インテル®ターボブーストを有効または無効にします。この項目はNormalモード用であり、取り付けられたCPUがこの機能をサポートする場合に表示されます。

[Enabled]　システムがより高いパフォーマンスを要求する場合に、CPUの仕様の範囲内で自動的にCPUのクロックを上昇させます。

[Disabled]　この機能を無効にします。

▶ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

ターボブーストモード時のCPUのために、長い間隔のTDP電力制限値を設定します。

▶ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

"Long duration power Limit(W)"の項目のために、持続時間を設定します。

▶ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

ターボブーストモード時のCPUのために、短い間隔のTDP電力制限値を設定します。

▶ **CPU Current Limit (A) [Auto]**

ターボブーストモード時のCPUパッケージの最大の電流制限値を設定します。電流が指定の値を超えると、電流の低減のためにCPUが自動的にコア周波数を下げます。

▶ **FCLK Frequency [Auto]**

FCLK周波数を設定します。FCLK周波数を低く設定するほど、より高いベースクロック周波数を設定できる可能性があります。

▶ **DMI Link Speed [Auto]**

DMIリンク速度を設定します。

ソフトウェアの解説

Windows® 7/ 8.1/ 10のインストール

1. PCの電源をオンにします。
2. Windows® 7/ 8.1/ 10のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。

   注意: *チップセットの制約により、Windows 7のインストールにはUSB接続の光学ドライブとUSBメモリは使用できません。*
3. PCケースの**Restart**ボタンを押します。
4. Windows 8.1/ 10のインストールでは本項は読み飛ばしてください。Windows 7をインストールする場合は、BIOSメニューを**SETTING > Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation**の順にたどり、この項目を有効にします。その後、F10キーを押して設定の変更を保存してPCを再起動させます。

   注意: *Windows 7をインストールする際は、USBキーボード/USBマウスをリアI/Oパネルの最も左側のUSBポートに挿入接続することをお薦めします。*
5. POST (Power-On Self Test)中に**F11**キーを押し、ブートメニューに入ります。
6. ブートメニューから光学ドライブを選択します。
7. **Press any key to boot from CD or DVD...** というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。(スペースキーやEnterキーが無難です。)
8. 画面に表示される説明に従ってWindows® 7/ 8.1/ 10をインストールします。

ドライバーのインストール

1. Windows® 7/ 8.1/ 10を起動させます。
2. MSI®ドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。
3. インストーラーが自動的に起動し、必要なドライバーを全部リストアップします。
4. **Install**ボタンをクリックします。
5. ソフトウェアのインストールが始まります。完了した後にシステムの再起動を促されます。
6. **OK** ボタンを押して、インストールを完了させます。
7. PCを再起動させます。

ユーティリティのインストール

ユーティリティをインストールする前に、ドライバーのインストールが完了している必要があります。

1. MSI®ドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。
2. インストーラーが自動的に起動します。
3. **Utilities**タブをクリックします。
4. インストールしたいユーティリティを選択します。
5. **Install** ボタンをクリックします。
6. ユーティリティのインストールが始まります。完了した後にシステムの再起動を促されます。
7. **OK** ボタンを押して、インストールを完了させます。
8. PCを再起動させます。

목차

안전 지침 **2**

사양 **3**

뒷면 I/O 패널 **7**

LAN 포트 LED 상태 표시 7

Realtek HD 오디오 매니저 7

개요 **9**

CPU 소켓 10

DIMM 슬롯 11

PCI_E1~4, PCI1~3: PCIe 및 PCI 확장 슬롯 11

SATA1~6: SATA 6Gb/s 커넥터 13

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터 13

JPWR1~2: 전원 커넥터 14

JUSB1~2(옵션): USB 2.0 커넥터 15

JUSB3: USB 3.1 Gen1 커넥터 15

JAUD1: 전면 패널 커넥터 16

JTPM1: TPM 모듈 커넥터 16

JCOM1: 시리얼 포트 커넥터 16

CPUFAN1,SYSFAN1~2: 팬 커넥터 17

JLPT1: 페러렐 포트 커넥터 18

JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼 18

JCI1: 섀시 침입 커넥터 19

EZ Debug LED: 디버그 LED 표시등 19

BIOS 설정 **20**

BIOS 설정 20

BIOS 리셋 21

BIOS 업데이트 21

오버클로킹 메뉴 22

소프트웨어 설명 **28**

Windows® 7/ 8.1/ 10 설치하기 28

드라이버 설치하기 28

유틸리티 설치하기 28

안전 지침

- 이 패키지에 포함된 부품은 정전기 방전(ESD)에 의해 파손될 우려가 있으므로 다음의 설명에 따라 컴퓨터를 조립하기 바랍니다.
- 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되지 않을 경우, 컴퓨터가 부품을 인식하지 못하거나 컴퓨터를 켤수가 없게 됩니다.
- 부품의 예리한 부분에 손을 다칠 수 있으므로 메인보드 취급시 가장자리 부분을 잡기 바랍니다.
- 메인보드를 취급할 때 정전기로 인한 피해를 방지하기 위해 정전기 방전 (ESD)손목 스트랩을 착용할것을 권장합니다. ESD 손목 스트랩이 없을 경우, 다른 금속 물체를 접촉하는 방법으로 방전하시기 바랍니다.
- 메인보드의 설치여부를 막론하고 메인보드를 정전 차폐 컨테이너 또는 정전기 방지 패드 위에 보관하기 바랍니다.
- 컴퓨터의 전원을 켜기 전에 메인보드 또는 컴퓨터 케이스에 느슨한 스크류 또는 금속 부품이 없는지 확인합니다.
- 설치가 완료되기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마세요. 그럴 경우, 부품이 영구적으로 손상되거나 사용자가 상할수 있습니다.
- 설치시 도움이 필요하다면 컴퓨터 기술자에게 도움을 요청하시기 바랍니다.
- 컴퓨터 부품을 설치하거나 제거하기 전에 항상 시스템 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 분리합니다.
- 나중에 참조할수 있도록 사용 설명서를 보관해두세요.
- 메인보드를 습기가 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- PSU를 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 콘센트가 PSU에 표시된 전압과 동일한 전압을 제공하는지 확인하세요.
- 전원 코드가 발에 밟히지 않도록 설치하세요. 전원 코드 위에 물건을 올려놓지 마세요.
- 메인보드에 표시된 모든 주의사항 및 경고를 유의하기 바랍니다.
- 다음 상황이 발생하면, 서비스 담당에게 장치 점검을 받으세요.
  - 액체가 장치 안에 스며들었습니다.
  - 메인보드가 습기에 노출되었습니다.
  - 메인보드가 제대로 작동하지 않거나 사용 설명서에 따라 사용해도 작동되지 않습니다.
  - 메인보드가 떨어졌거나 손상되었습니다.
  - 메인보드가 확실히 파손될 우려가 있는 부분이 있습니다.
- 메인보드를 주변온도 60°C (140°F) 이상에 두지 마세요. 메인보드가 손상될 수 있습니다.

사양

CPU	LGA1151 소켓을 사용한 6세대 Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 프로세서, Intel® Pentium® 및 Celeron® 프로세서를 지원합니다.
칩셋	Intel® B150/ H110 칩셋
메모리	• DDR4 메모리 슬롯 2개, 최대 32GB 지원 ▪ DDR4 2133 MHz 지원 • 듀얼 채널 메모리 지원 • ECC, un-buffered 메모리 지원* ▪ ECC UDIMM 메모리 (non-ECC 모드) • Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 지원** * 호환 가능한 메모리에 대한 자세한 정보는 웹사이트 WWW.MSI.COM을 방문하여 알아보시기 바랍니다. ** Intel® 칩셋의 제한으로 인해 DDR4 2133 MHz 이상의 메모리 모듈은 XMP 모드에서 최대 DDR4 2133 MHz 속도로 실행합니다.
확장 슬롯	B150-ICAFE • PCIe 3.0 x16 슬롯 2개 (x16/x4 모드 지원) • PCIe 3.0 x1 슬롯 2개 • PCI 슬롯 3개
	H110 PC MATE • PCIe 3.0 x16 슬롯1개 (X16 모드 지원) • PCIe 2.0 x16 슬롯 1개 (X4 모드 지원) • PCIe 2.0 x1 슬롯 2개 • PCI 슬롯 3개
온보드 그래픽	B150-ICAFE • DVI-D 포트 1개, 최대 1920x1200@60Hz 해상도 지원
	H110 PC MATE • HDMI™ 포트 1개, 최대 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz 해상도 지원 • DVI-D 포트 1개, 최대 1920x1200@60Hz 해상도 지원 • VGA 포트 1개, 최대 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz 해상도 지원
스토리지	B150-ICAFE • Intel® B150 칩셋 ▪ SATA 6Gb/s 포트 6개
	H110 PC MATE • Intel® H110 칩셋 ▪ SATA 6Gb/s 포트 4개

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

USB	B150-ICAFE • Intel® B150 칩셋 ▪ USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 6포트 지원 (후면 패널에 4포트, 내장 USB 커넥터를 통해 2포트 지원) ▪ USB 2.0 (High-speed USB) 6포트 지원 (후면 패널에 2포트, 내장 USB 커넥터를 통해 4포트 지원)
	H110 PC MATE • Intel® H110 칩셋 ▪ USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 4포트 지원 (후면 패널에 2포트, 내장 USB 커넥터를 통해 2포트 지원) ▪ USB 2.0 (High-speed USB) 6포트 지원 (후면 패널에 4포트, 내장 USB 커넥터를 통해 2포트 지원)
오디오	• Realtek® ALC887 코덱 • 7.1-채널 HD 오디오
LAN	Realtek RTL8111H Gigabit LAN 컨트롤러 1개
후면 패널 커넥터	• PS/2 키보드 포트 1개 • PS/2 마우스 포트 1개 • HDMI™ 포트 1개 (H110 PC MATE) • DVI-D 포트 1개 • VGA 포트 1개 (H110 PC MATE) • USB 2.0, 4x USB 3.1 Gen1 포트 2개 (B150-ICAFE) • USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen1 포트 4개 (H110 PC MATE) • LAN (RJ45) 포트 1개 • 오디오 잭 3개

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

내장 커넥터	• 24 핀 ATX 메인 전원 커넥터 1개 • 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개 • SATA 6Gb/s 커넥터 6개 (B150-ICAFE) • SATA 6Gb/s 커넥터 4개 (H110 PC MATE) • USB 2.0 커넥터 2개 (외 USB 2.0 4포트 지원) (B150-ICAFE) • USB 2.0 커넥터 1개 (외 USB 2.0 2포트 지원) (H110 PC MATE) • USB 3.1 Gen1 커넥터 1개 (외 USB 3.1 Gen1 2포트 지원) • 4-핀 CPU 팬 커넥터 2개 • 4-핀 시스템 팬 커넥터 3개 • CMOS 클리어 점퍼 1개 • 전면 패널 오디오 커넥터 1개 • 전면 패널 커넥터 2개 • TPM 모듈 커넥터 1개 • 섀시 침입 커넥터 1개 • 시리얼 포트 커넥터 1개 • 페러렐 포트 커넥터 1개
I/O 컨트롤러	NUVOTON NCT6793D 컨트롤러 칩
하드웨어 모니터	• CPU/시스템 온도 감지 • CPU/시스템 팬 속도 감지 • CPU/시스템 팬 속도 제어
폼 팩터	• ATX 폼 팩터 • 12.0 in. x 8.7 in. (30.5 cm x 22.0 cm)
BIOS 기능	• 64 Mb 플래시 1개 • UEFI AMI BIOS • ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 • 다국어

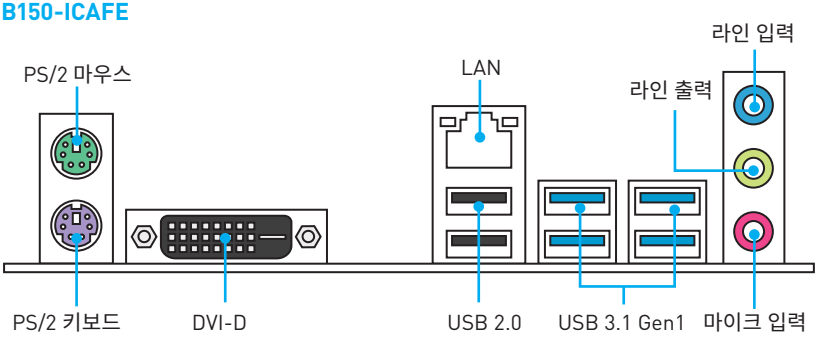
다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

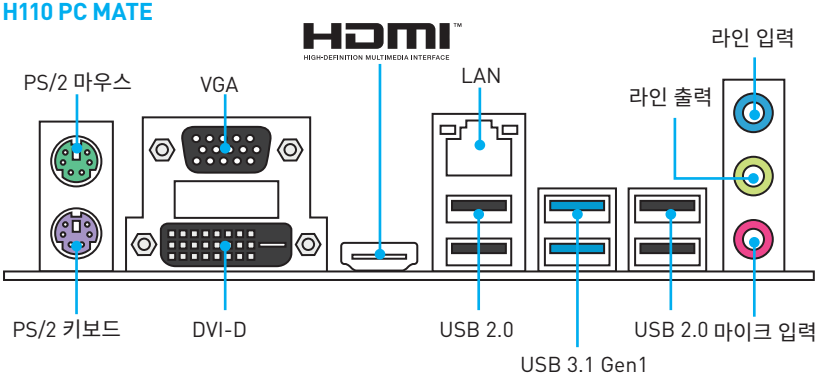
소프트웨어	• 드라이버 • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • MYSTIC LIGHT • FAST BOOT • SUPER CHARGER • M-CLOUD • RAMDISK • Intel® Small Business Basics • NETWORK GENIE • 인텔® 익스트림 튜닝 유틸리티 • Norton™ 보안 • Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive • CPU-Z
MSI Exclusive 기능	• CLICK BIOS 5 ▪ EZ 모드 및 고급 모드 전환 ▪ 보드 익스플로러 ▪ 하드웨어 모니터 • MILITARY CLASS 4 ▪ 밀리터리 클래스 부품 ▪ 밀리터리 클래스 안정성과 신뢰성 ◦ ESD 보호 ◦ EMI 보호 ◦ 방습 설계 ◦ 회로 보호 ◦ 고온도 보호 ◦ VGA Armor 슬롯 • COMMAND CENTER ▪ 시스템 모니터 ▪ 스마트 팬 제어 • RAMDISK • LIVE UPDATE 6 • M-CLOUD • Steel Armor 슬롯 (B150-ICAFE)

뒷면 I/O 패널

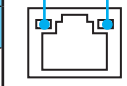
B150-ICAFE



H110 PC MATE



LAN 포트 LED 상태 표시



링크/ 통신 LED	
상태	설명
꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
노란색	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
깜빡임	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.

속도 LED	
상태	설명
꺼짐	10 Mbps 속도로 연결되었습니다.
녹색	100 Mbps 속도로 연결되었습니다.
오렌지색	1 Gbps 속도로 연결되었습니다.

Realtek HD 오디오 매니저

Realtek HD 오디오 드라이버를 설치한 후 **Realtek HD Audio Manager** 아이콘이 시스템 트레이에 나타나면 두번 클릭하여 이 항목을 실행합니다.



- **장치 선택** - 오디오 출력 소스를 선택하여 관련 옵션을 변경합니다. **체크** 표시된 장치가 기본 장치입니다.
- **애플리케이션 강화** - 출력 및 입력 장치의 예상 음향 효과에 대한 가이드를 전부 제공합니다.
- **메인 볼륨** - 바를 조정하여 볼륨을 조정하거나 전면 또는 후면 패널에 연결된 스피커의 오른쪽/왼쪽 사이드의 균형을 잡습니다.
- **프로파일** - 프로파일 사이에서 전환합니다.
- **고급 설정** - 2개의 독립적인 오디오 스트림을 처리하는 메커니즘을 제공합니다.
- **잭 상태** - 모든 렌더링 및 캡처 장치가 현재 컴퓨터에 연결되었는지 보여줍니다.
- **커넥터 설정** - 커넥터 연결에 대한 설정을 구성합니다.

오디오 7.1 채널 구성 도표

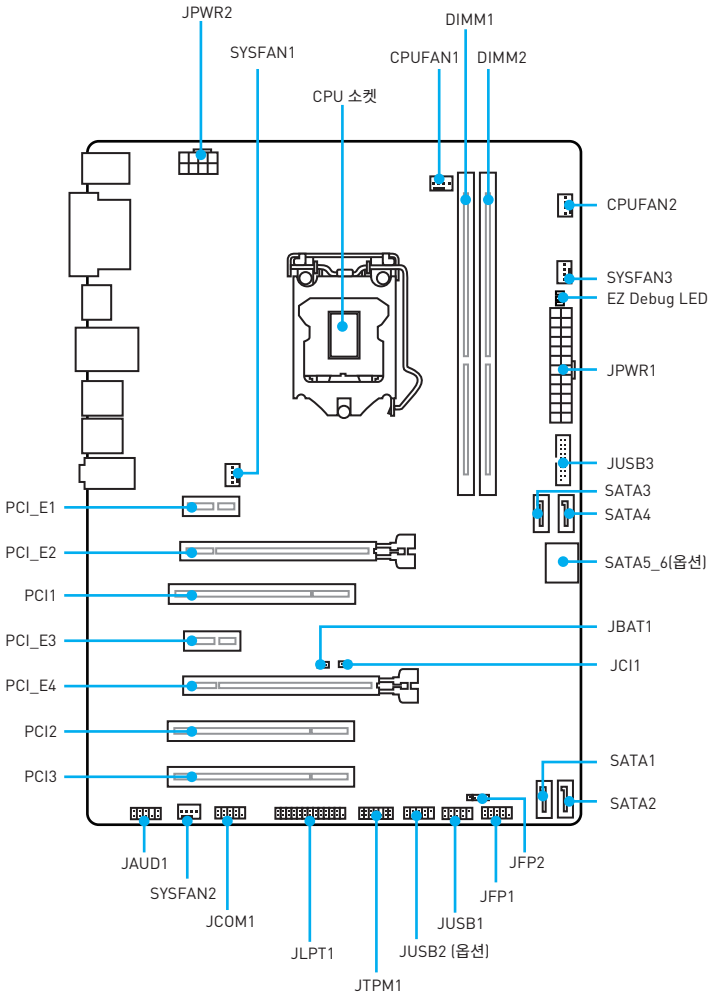
7.1 채널 오디오를 구성하려면 오디오 I/O 모듈을 JAUD1 커넥터에 연결해야 합니다. 아래의 방법에 따라 구성하시기 바랍니다.

1. **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings** 항목을 클릭하면 아래의 대화창이 나타납니다.

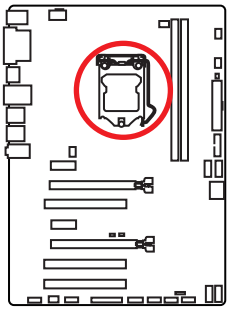


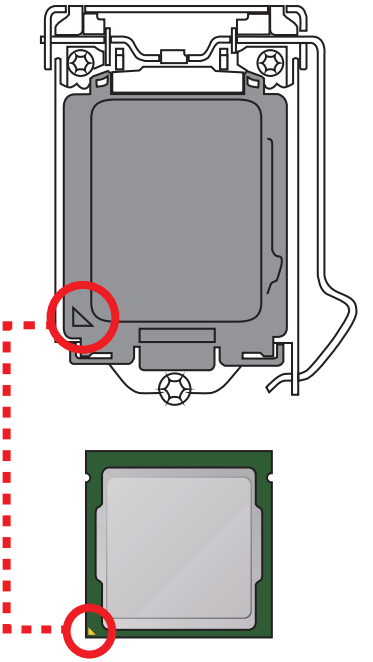
2. **[Mute the rear output device, when a front headphone plugged in](앞면에 헤드폰을 연결했을 때 뒤쪽 출력 장치를 음소거로 하세요.)** 항목을 선택합니다.
3. 스피커를 후면 및 전면 I/O 패널의 오디오 잭에 연결합니다. 장치를 오디오 잭에 연결하면 대화창이 나타나며 현재 연결된 장치를 표시합니다.

개요


JPWR2
SYSFAN1
CPU 소켓
CPUFAN1
DIMM1
DIMM2
CPUFAN2
SYSFAN3
EZ Debug LED
JPWR1
JUSB3
SATA3
SATA4
SATA5_6(옵션)
JBAT1
JCI1
SATA1
SATA2
JFP2
JFP1
JUSB1
JUSB2 (옵션)
JTPM1
JLPT1
JCOM1
SYSFAN2
JAUD1
PCI_E1
PCI_E2
PCI1
PCI_E3
PCI_E4
PCI2
PCI3

CPU 소켓





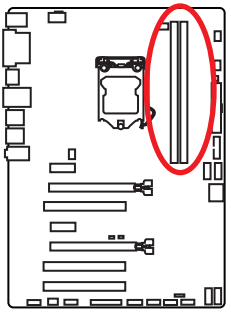
LGA 1151 CPU 소개

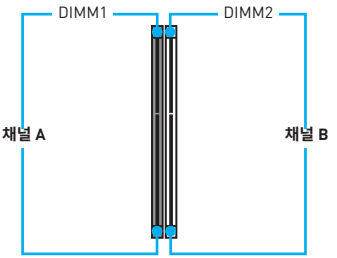
메인보드에 CPU를 정확하게 배치하기 위하여 LGA 1151 CPU 표면에 2개의 **요철**과 하나의 **노란색 삼각형**이 있습니다. 노란색 삼각형은 1번 핀을 나타냅니다.

중요사항

- *CPU를 설치하거나 제거하기 전에 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주시기 바랍니다.*
- *프로세서를 설치한 후, CPU 보호 캡을 보관하시기 바랍니다. 반품시 메인보드와 CPU 소켓 보호 캡이 함께 제공되어야만 MSI에서 반품(RMA) 요청을처리를 진행할 수 있습니다.*
- *CPU 설치시, CPU 히트싱크를 반드시 설치하세요. CPU 히트싱크는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.*
- *시스템을 부팅하기전에 CPU 히트싱크가 단단히 설치되었는지 확인합니다.*
- *과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 발라주세요.*
- *CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.*
- *CPU와 히트싱크/ 쿨러를 별도로 구입하였을 경우, 설치에 대한 자세한 내용은 히트싱크/ 쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.*
- *이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다. 오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요. 제품 스팩을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르지 않은 작동이거나 제품 스팩을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.*

DIMM 슬롯

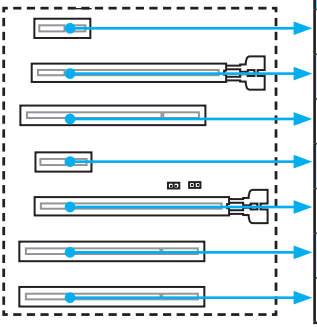




중요사항

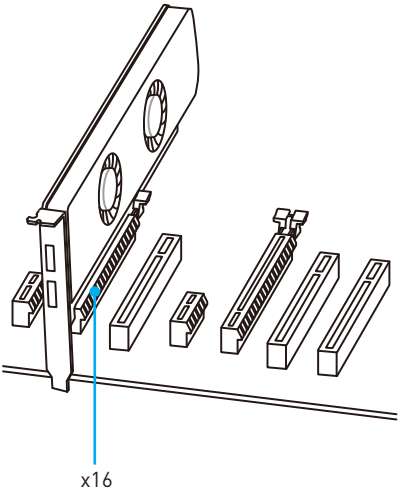
- *칩셋 자원 사용법에 의해 사용 가능한 메모리의 용량은 설치된 용량보다 작습니다.*
- *주소 메모리의 최대 용량은 4GB 혹은 메모리 주소 제한으로 인해 32-비트 (Windows OS) 이하 라는것을 유의하세요. 따라서 메인 보드에 4GB이상 메모리를 설치하려면 64-비트 Windows OS를 설치할것을 권장합니다.*
- *풀 DIMM 설치 또는 오버클로킹을 위해 보다 효율적으로 메모리 냉각 시스템을 사용할것을 권장합니다.*
- *오버클로킹시의 안정성과 설치된 메모리 모듈의 호환성은 설치된 CPU 및 장치에 따라 달라집니다.*

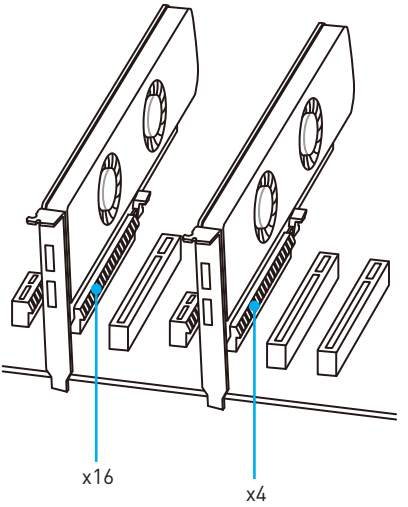
PCI_E1~4, PCI1~3: PCIe 및 PCI 확장 슬롯



슬롯	B150-ICAFE	H110 PC MATE
PCI_E1	PCIe 3.0 x1 슬롯	PCIe 2.0 x1 슬롯
PCI_E2	PCIe 3.0 x16 슬롯	PCIe 3.0 x16 슬롯
PCI1	PCI 슬롯	PCI 슬롯
PCI_E3	PCIe 3.0 x1 슬롯	PCIe 2.0 x1 슬롯
PCI_E4	PCIe 3.0 x4 슬롯	PCIe 2.0 x4 슬롯
PCI2	PCI 슬롯	PCI 슬롯
PCI3	PCI 슬롯	PCI 슬롯

여러개의 그래픽 카드 설치 (추천)





중요사항

하나의 PCIe x16 확장 카드를 설치하여 최적의 효과를 원하신다면 ***PCI_E2*** *슬롯을 사용할것을 추천합니다.*

PCIe 슬롯 대역폭 도표

PCI_E4 슬롯은 PCI_E1 & PCI_E3과 대역폭을 공유합니다.

슬롯	대역폭			
PCI_E1	—	x1	—	x1
PCI_E3	—	—	x1	x1
PCI_E4	x4	x2	x2	x2

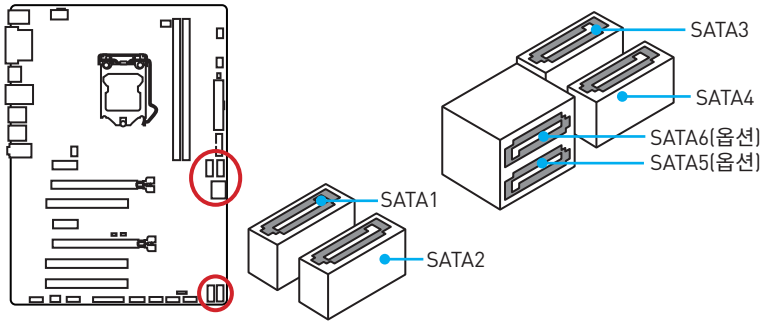
(—: 비어있음)

중요사항

확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요. 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.

SATA1~6: SATA 6Gb/s 커넥터

이 커넥터는 SATA 6Gb/s 인터페이스 포트입니다. 각 커넥터에 하나의 SATA 장치를 연결할 수 있습니다.

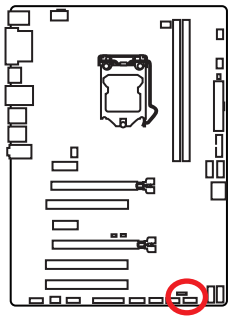


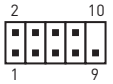
중요사항

- *SATA 케이블을 90도로 꺾지 마세요. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할 것을 권장합니다.*

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 스위치 및 LED를 연결할 수 있습니다.





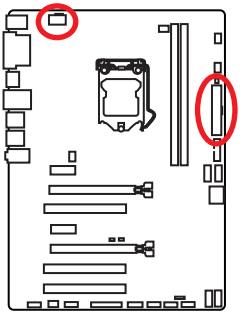
1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin



1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

JPWR1~2: 전원 커넥터

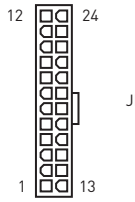
이 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다.





JPWR2

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



JPWR1

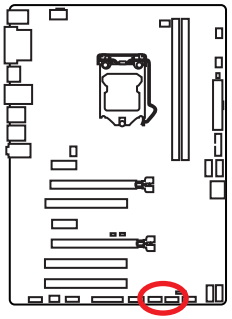
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

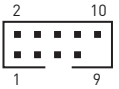
중요사항

모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하세요.

JUSB1~2(옵션): USB 2.0 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 2.0 포트를 연결할 수 있습니다.





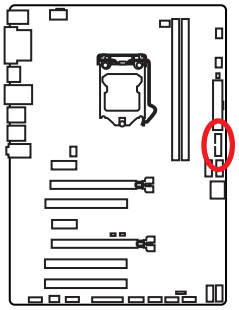
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

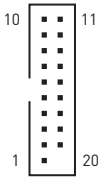
중요사항

- *VCC 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.*
- *USB 포트를 통하여 iPad,iPhone 및 iPod를 충전하려면 MSI® SUPER CHARGER 유틸리티를 설치하시기 바랍니다.*

JUSB3: USB 3.1 Gen1 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 3.1 Gen1 포트를 연결할 수 있습니다.





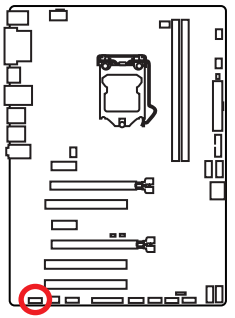
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	Ground	20	No Pin

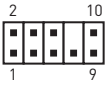
중요사항

전원 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.

JAUD1: 전면 패널 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 스위치 및 LED를 연결할 수 있습니다.

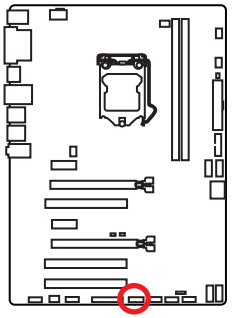


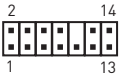


1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JTPM1: TPM 모듈 커넥터

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용방법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

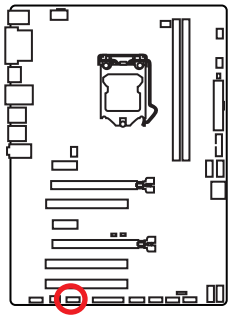




1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JCOM1: 시리얼 포트 커넥터

이 커넥터에 브래킷을 사용하여 옵션인 시리얼 포트를 연결할 수 있습니다.

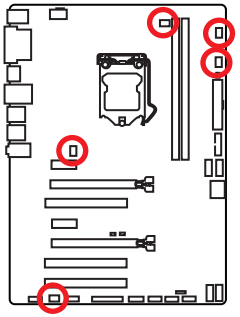




1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

CPUFAN1,SYSFAN1~2: 팬 커넥터

팬 커넥터는 PWM (Pulse Width Modulation) 모드와 전압 모드로 분류될 수 있습니다. PWM 모드 팬 커넥터는 12V의 일정한 출력을 제공하고 속도 제어 신호에 따라 팬의 회전 속도를 조정합니다. 전압 모드 팬 커넥터는 전압의 변화에 따라 팬의 회전 속도를 제어합니다. 만일 PWM 모드 팬 커넥터에 3-핀 (Non-PWM) 팬을 연결하였을 경우, 팬은 100% 속도로 회전하기 때문에 잡음이 많이 생길 수 있습니다.



PWM 모드 팬 커넥터

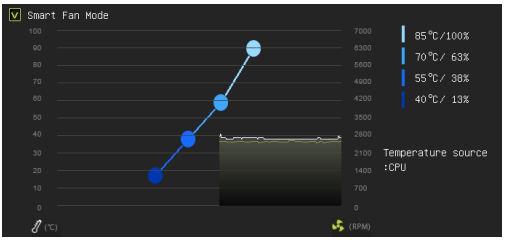
1 CPUFAN1		1 CPUFAN2	
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

전압 모드 팬 커넥터

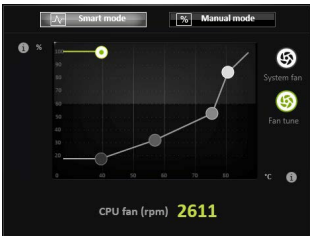
1 SYSFAN1/ SYSFAN3		1 SYSFAN2	
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

팬 회전 속도 제어

팬 회전 속도를 제어하는 방법은 다음과 같이 2가지가 있습니다. **BIOS > HARDWARE MONITOR**로 이동하거나 **COMMAND CENTER** 응용 프로그램을 사용하여 팬 속도를 제어할 수 있습니다.



BIOS > HARDWARE MONITOR

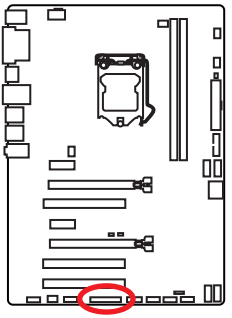


COMMAND CENTER

두가지 방법은 모두 CPU의 온도에 따라 팬의 회전 속도를 조정할 수 있습니다.

JLPT1: 페러렐 포트 커넥터

이 커넥터는 옵션인 페러렐 포트 브래킷을 연결하는데 사용됩니다.

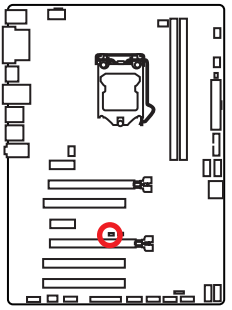




1	RSTB#	2	AFD#	3	PRND0
4	ERR#	5	PRND1	6	PINIT#
7	PRND2	8	LPT_SLIN#	9	PRND3
10	Ground	11	PRND4	12	Ground
13	PRND5	14	Ground	15	PRND6
16	Ground	17	PRND7	18	Ground
19	ACK#	20	Ground	21	BUSY
22	Ground	23	PE	24	Ground
25	SLCT	26	No Pin		

JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS 메모리가 있습니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS 메모리를 지우세요.





데이터 유지
(기본 설정)



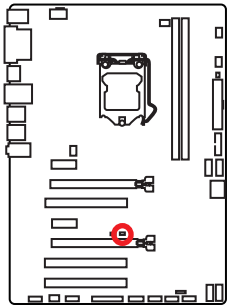
CMOS/ Reset
BIOS 지우기

기본 값으로 BIOS 리셋하기

1. 컴퓨터의 전원을 끈 후 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.
2. 점퍼 캡을 사용하여 JBAT1을 5-10초간 단락합니다.
3. JBAT1에서 점퍼 캡을 제거합니다.
4. 플러그를 전원 콘센트에 연결한 후 컴퓨터의 전원을 켭니다.

JCI1: 섀시 침입 커넥터

이 커넥터에 섀시 침입 스위치 케이블을 연결할 수 있습니다.



표준 상태
(기본 설정)

섀시 침입

섀시 침입 탐지기 사용하기

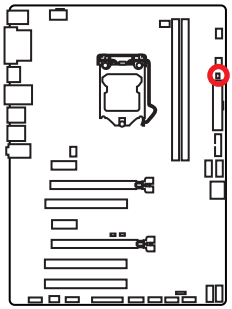
1. **JCI1** 커넥터를 섀시의 섀시 침입 스위치/ 센서에 연결합니다.
2. 섀시 커버를 닫습니다.
3. **BIOS > Security(보안) > Chassis Intrusion Configuration(섀시 침입 구성)**으로 이동합니다.
4. **Chassis Intrusion(섀시 침입)** 항목을 **Enabled(사용)**으로 설정합니다.
5. **F10** 키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. **Enter** 키를 누른 후 **Yes**를 선택합니다.
6. 섀시 커버가 다시 열리면 컴퓨터를 켤 때 경고 메시지가 화면에 나타납니다.

섀시 침입 경고 재설정하기

1. **BIOS > Security(보안) > Chassis Intrusion Configuration(섀시 침입 구성)**으로 이동합니다.
2. **Chassis Intrusion(섀시 침입)**을 **Reset(리셋)**으로 설정합니다.
3. **F10** 키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. **Enter** 키를 누른 후 **Yes**를 선택합니다.

EZ Debug LED: 디버그 LED 표시등

LED 표시등은 메인보드의 상태를 표시합니다.



VGA - GPU가 감지되지 않거나 감지 실패하였음을 나타냅니다.
DRAM - DRAM이 감지되지 않거나 감지 실패하였 음을 나타냅니다.
CPU - CPU가 감지되지 않거나 감지 실패하였음을 나타냅니다.

BIOS 설정

기본 설정은 일반적인 조건에서 시스템의 안정성을 위해 최적의 성능을 제공합니다. BIOS에 익숙하지 않을 경우, 시스템 손상 또는 부팅 실패를 방지하기 위해 **항상 기본 설정을 유지하기 바랍니다**.

중요사항

- *BIOS 항목은 시스템 성능 향상을 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 여기에 제공된 설명은 최신 BIOS와 조금 상이할 수 있으므로 참조용으로만 사용하시기 바랍니다. 또한 BIOS 항목에 대해서는 **HELP(도움말)**의 설명을 참고할 수 있습니다.*
- *여기에 제공된 그림은 참조용일 뿐이며 구매한 제품에 따라 다를수 있습니다.*

BIOS 설정

아래의 방법을 참조하여 BIOS 설정으로 이동하시기 바랍니다.

- 부팅 과정에서 화면에 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu (DEL 키를 눌러 설정 메뉴로, F11 키를 눌러 부팅메뉴로 이동)**이라는 메시지가 나타나면 **Delete** 키를 누르세요.
- MSI FAST BOOT 애플리케이션을 사용합니다. **GO2BIOS** 버튼을 클릭한 후 **OK**를 선택하면 시스템이 재부팅되며 BIOS 설정으로 직접 이동합니다.



GO2BIOS 버튼 클릭

기능 키

키	기능	키	기능
F1	도움말	F4	CPU 사양 메뉴로 이동
F5	Memory-Z 메뉴 실행	F6	최적 기본값 불러오기
F10	변경값 저장 및 리셋*	F12	화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장 (FAT/ FAT32 포맷 전용)

* F10 키를 누르면 확인 대화창이 나타나며 변경 사항에 대한 정보를 제공합니다. **Yes** 또는 **No**를 클릭하여 선택을 확인합니다.

BIOS 리셋

문제 해결을 위해 BIOS 기본 설정을 복원해야할 경우가 나타날 수 있습니다. BIOS를 리셋하는방법에는 다음과 같은 몇가지가 있습니다.

- BIOS로 이동한 후 **F6** 키를 눌러 최적화된 기본 값을 로드합니다.
- 메인보드의 **CMOS 클리어** 점퍼를 단락시킵니다.

중요사항

*BIOS를 재설정하려면 **CMOS 클리어 점퍼** 섹션을 참조하세요.*

BIOS 업데이트

M-FLASH로 BIOS 업데이트

업데이트 하기전

구입한 모듈에 맞는 최신 BIOS 파일을 MSI® 웹사이트에서 다운로드한 후 BIOS 파일을 USB 플래시 드라이브에 저장합니다.

BIOS 업데이트

1. 업데이트 파일이 들어있는 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 삽입합니다.
2. POST하는 동안 **Del** 키를 눌러 BIOS 설정 화면으로 이동합니다.
3. **BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME**로 이동한 후, BIOS 파일을 선택하여 BIOS 업데이트 프로세서를 진행합니다.
4. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

Live Update 6으로 BIOS 업데이트

업데이트 하기전

LAN 드라이버가 이미 설치되어 있고 인터넷이 제대로 연결되었는지 확인하세요.

BIOS 업데이트

1. MSI LIVE UPDATE 6을 설치 및 시작합니다.
2. **Manual scan**을 선택합니다
3. **MB BIOS** box를 확인한 후 **Scan** 버튼을 클릭합니다.
4. **MB BIOS**를 선택하고  아이콘을 클릭하여 최신 BIOS 파일을 다운로드한 후 설치합니다.
5. **Next**를 클릭하고 **Windows mode**를 선택한 후 **Next** 및 **Start** 를 클릭하여 BIOS를 업데이트하기 시작합니다.
6. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

오버클로킹 메뉴

오버클로킹 메뉴에서 주파수 및 전압을 조정할 수 있습니다. 주파수를 증가하면 성능이 향상될 수 있습니다.



중요사항

- *이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.*
- *오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될수 있습니다.*

▶ OC Explore Mode [Normal]

이 항목을 활성화 또는 비활성화하여 OC 설정의 일반 또는 고급 버전을 나타냅니다.

[Normal] 일반 OC 설정을 제공합니다.

[Expert] 고급 OC 설정을 제공하여 BIOS를 구성합니다.

참조: * 로 고급 모드의 OC 설정을 표시합니다.

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

조정된 CPU 비율에 대한 적용 모드를 설정합니다. 이 항목은 **Turbo Boost**를 지원하는 CPU가 설치된 경우 나타납니다.

[All Core] **CPU Ratio**를 활성화합니다. 모든 CPU 코어는 **CPU Ratio**에서 설정한 동일한 비율로 실행됩니다.

[Per Core] **X-Core Ratio Limit**를 활성화합니다. **X-Core Ratio Limit**에서 CPU 코어 비율을 각각 설정합니다.

▶ CPU Ratio [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU의 클럭 속도를 결정하는 CPU 비율을 설정합니다. 이 항목은 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 변경됩니다.

▶ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

이 항목을 사용하여 여러 액티브 코어의 CPU 비율을 설정할 수 있습니다. 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

▶ **Adjusted CPU Frequency**

이 항목은 조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▶ **CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]***

이 항목을 사용하여 CPU 비율의 작동 모드를 선택할 수 있습니다. 이 항목은 CPU 비율을 수동으로 설정한 경우 나타납니다.

[Fixed Mode] CPU 비율을 수정.

[Dynamic Mode] CPU 비율은 CPU 로딩 상태에 따라 동적으로 변경됩니다.

▶ **Ring Ratio [Auto]**

이 항목을 사용하여 링 비율을 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▶ **Adjusted Ring Frequency**

이 항목은 조정된 링 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▶ **GT Ratio [Auto]**

이 항목을 사용하여 통합 그래픽 비율을 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▶ **Adjusted GT Frequency**

이 항목은 조정된 통합 그래픽 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▶ **Misc Setting***

Enter, + 또는 - 키를 눌러 CPU 기능과 관련된 다음 3개의 항목을 활성화 또는 비활성화합니다.

▶ **EIST [Enabled]***

이 항목을 사용하여 Enhanced Intel® SpeedStep Technology를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 기본 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 자동으로 올립니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]***

이 항목을 사용하여 Intel® Turbo Boost 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

[Enabled] 시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 기본 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 자동으로 올립니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]**

X.M.P. (Extreme Memory Profile) 는 메모리 모듈을 사용하는 오버클로킹 기술입니다. 이 항목은 X.M.P. 기술을 지원하는 메모리 모듈이 설치된 경우 사용할 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

[Profile 1] XMP 메모리 모듈에 저장된 프로파일 1 오버클로킹 설정을 사용합니다.

[Profile 2] XMP 메모리 모듈에 저장된 프로파일 2 오버클로킹 설정을 사용합니다.

▶ **DRAM Reference Clock [Auto]***

이 항목을 사용하여 DRAM 참조 클럭을 설정할 수 있습니다. 유효한 값 범위는 설치된 CPU에 따라 달라지며 본 항목은 이 조정을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

▶ **DRAM Frequency [Auto]**

이 항목은 DRAM 클럭을 조정할수 있습니다. 단, 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다.

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

이 항목은 조정된 DRAM 클럭을 표시합니다.(읽기 전용)

▶ **DRAM Timing Mode [Link]**

이 항목을 사용하여 메모리 타이밍 모드를 선택합니다.

[Link] 모든 메모리 채널의 DRAM 타이밍을 수동으로 설정할 수 있습니다.

[UnLink] 각 메모리 채널의 DRAM 타이밍을 수동으로 설정할 수 있습니다.

▶ **Advanced DRAM Configuration**

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 사용자는 메모리의 각 채널에 대해 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다. 메모리 타이밍 설정을 변경한 후 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수도 있으니 그럴 경우, CMOS 데이터를 삭제하고 기본 설정을 복원하세요. (CMOS 클리어 점퍼/ 버튼 부분의 내용을 참조하여 CMOS 데이터를 삭제하고 BIOS 에서 기본 설정을 로드하세요.)

▶ **Memory Fast Boot [Auto]***

매번 부팅할 때 메모리의 트레이닝 개시를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 메모리는 첫번째 시작과 첫 트레이닝을 완전히 모방합니다.이후에 시스템 부팅 시간을 가속화하면서 부팅 할 경우, 메모리는 트레이닝되지 않습니다.

[Disabled] 메모리가 매번 부팅시 시작되거나 트레이닝됩니다.

▶ **CPU Voltages control [Auto]**

이 옵션 항목을 사용하여 CPU 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할수도 있습니다.

▶ **DRAM Voltages control [Auto]**

이 옵션 항목을 사용하여 메모리 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할수도 있습니다.

▶ **PCH Voltages control [Auto]**

이 옵션 항목을 사용하여 PCH 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할수도 있습니다.

▶ **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU 또는 메모리가 교체되었을 경우, 시스템 부팅시 경고 메시지가 나타날지를 결정합니다.

[Enabled] 부팅시 경고 메시지가 나타나며 새 장치에 필요한 기본 값을 로드해야 합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화하는 동시에 현재 BIOS 설정을 유지합니다.

▶ CPU Specifications

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU의 정보를 표시하며 읽기 전용입니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할수 있습니다.(읽기 전용)

▶ CPU Technology Support

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 주요 기능을 표시합니다. (읽기 전용)

▶ MEMORY-Z

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 모든 설정과 타이밍을 표시합니다.사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할수 있습니다

▶ DIMMx Memory SPD

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.(읽기 전용)

▶ CPU Features

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▶ Hyper-Threading [Enabled]

이 기술은 프로세서 안의 물리적인 멀티 코어에 여러개의 논리적인 프로세서를 두어 실시간으로 가상적인 연산을 분배할 수 있습니다. 이 방법을 활용하면, 시스템의 연산 능력을 극대화할 수 있습니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다.

[Enable] Intel Hyper-Threading 기술을 활성화 함.

[Disabled] 운영 체제가 HT 기능을 지원하지 않으면 비활성화 함.

▶ Active Processor Cores [All]

이 항목을 사용하여 액티브 CPU 코어의 수를 선택할 수 있습니다.

▶ Limit CPUID Maximum [Disabled]

이 항목을 사용하여 확장 CPUID 값을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled] BIOS 는 최대 CPUID 입력 값을 제한하여 확장 CPUID 값으로 프로세서를 지원하지 않는 이전 운영제제의 부팅 문제를 해결할 수 있습니다.

[Disabled] 실제 최대 CPUID 입력 값을 사용합니다.

▶ Execute Disable Bit [Enabled]

운영 체제에 대한 **buffer overflow(버퍼 오버플로우)** 공격 등 바이러스와 악성 코드에 대해 시스템을 보안하고 악의적인 웜(혹은 바이러스)이 버퍼영역에 코드화되어 침입할 경우, 프로세서는 연산을 차단해, 시스템의 손상이나 웜의 확산을 방지합니다. 이 기능을 항상 활성화할것을 권장합니다.

[Enabled] NO-Execution 보호 기능을 활성화하여 악의적인 공격 및 웜을 방지합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Intel Virtualization Tech [Enabled]**

이 항목을 사용하여 Intel Virtualization technology(인텔 가상화 기술)을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled] 이 기술을 활성화하면 플랫폼이 독립적인 파티션에서 여러 운영체제를 실행할 수 있고 시스템은 여러개의 가상화 시스템으로 작동합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Intel VT-D Tech [Disabled]**

이 항목을 사용하여 Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/O) 기술을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

▶ **Hardware Prefetcher [Enabled]**

하드웨어 프리페처(MLC Streamer prefetcher) 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 하드웨어 프리페처가 자동으로 데이터와 명령을 메모리에서 L2 캐시에 프리 페치하여 CPU 성능을 조정합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

CPU 하드웨어 프리페처(MLC Spatial prefetcher)를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 캐시 지연 시간을 줄이고 특정 응용 프로그램의 성능을 조정할 수 있습니다.

[Disabled] 지정된 캐시 라인만을 활성화합니다

▶ **CPU AES Instructions [Enabled]**

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

▶ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU의 과열을 방지할 수 있습니다.

[Enabled] CPU의 온도가 적응 온도보다 높을 경우, CPU 코어의 클럭 속도를 낮춰줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Intel C-State [Auto]**

이 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. C-state는 ACPI에 의해 정의된 프로세서 전원 관리 기술입니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 시스템의 유휴 상태를 감지하고 그에 따라 CPU의 전력 소모를 줄여줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **C1E Support [Disabled]**

C1E 기능을 활성화 또는 비활성화하여 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다. 이 항목은 **Intel C-State** 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 CPU 주파수 및 전압을 줄이고 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Package C State limit [Auto]**

시스템 유휴 상태에서 전력 절약을 위한 CPU C-state 레벨을 선택할 수 있습니다. C-state 옵션은 설치된 에 따라 달라지며 이 항목은 **Intel C-State** 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

▶ **CFG Lock [Enabled]**

MSR 0xE2[15], CFG 락 비트를 잠금/잠금해제 합니다.

[Enabled] CFG 락 비트를 잠급니다.

[Disabled] CFG 락 비트를 잠금 해제 합니다.

▶ **EIST [Enabled]**

이 항목을 사용하여 Enhanced Intel® SpeedStep Technology를 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 **OC Explore Mode**가 **Normal**로 설정된 경우 나타납니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화 하여 CPU 전압 및 코어 주파수를 동적으로 조정하여 평균 전원 소비와 평균 열량을 줄일 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]**

이 항목을 사용하여 Intel® Turbo Boost 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 **Normal 모드**에서 사용되며 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

[Enabled] 시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 정격 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 올립니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

이 항목은 Turbo Boost 모드에서 CPU의 장 기간 TDP 전원 제한 값을 설정할 수 있습니다.

▶ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

이 항목은 "장 기간 전원 제한(W)"의 유지 시간을 설정할 수 있습니다.

▶ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

이 항목은 Turbo Boost 모드에서 CPU의 단 기간 TDP 전원 제한 값을 설정할 수 있습니다.

▶ **CPU Current Limit (A) [Auto]**

터보 부스트 모드에서 CPU 패키지의 최대 전류 제한 값을 설정합니다. 전류가 지정된 제한 값을 초과할 경우, CPU는 자동으로 코어 주파수를 낮춰 전류를 줄여줍니다.

▶ **FCLK Frequency [Auto]**

이 항목을 사용하여 FCLK 주파수를 설정합니다. FCLK 주파수를 감소하면 베이스 클럭 주파스를 증가하는데 도움이 될 수 있습니다.

▶ **DMI Link Speed [Auto]**

이 항목을 사용하여 DMI 속도를 설정합니다.

소프트웨어 설명

Windows® 7/ 8.1/ 10 설치하기

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. Windows® 7/ 8.1/ 10 디스크를 광학 드라이브에 삽입합니다.

   참고: *칩셋의 제한 때문에 Windows® 7의 설치 과정 동안 USB 광 드라이브와 USB 플래시 드라이브는 지원이 되지 않습니다.*
3. 컴퓨터 케이스의 **Restart** 버튼을 누릅니다.
4. windows 8.1/ 10 운영제체를 설치할 경우, 이 단계가 필요하지 않습니다. Windows 7 운영제체일 경우, BIOS 메뉴로 이동합니다. **SETTING > Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation**로 이동하고 이 항목을 [사용]으로 설정한 후 변경 사항을 저장하고 시스템을 다시 시작합니다.

   참고: *Windows 7 설치시 USB 키보드／마우스를 가장 왼쪽에 위치한 USB 포트에 연결할것을 권장합니다.*
5. 컴퓨터가 POST (Power-On Self Test)하는 동안 **F11** 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다.
6. 부팅 메뉴에서 광학 드라이브를 선택합니다.
7. 화면에 **Press any key to boot from CD or DVD... 라는 메세지가 나타나면 임의의 키를 누릅니다**.
8. 화면에 나타나는 설명에 따라 Windows® 7/ 8.1/ 10 운영 체제를 설치합니다.

드라이버 설치하기

1. Windows® 7/ 8.1/ 10 운영 체제에서 컴퓨터를 시작합니다.
2. MSI® 드라이버 디스크를 광학 드라이브에 삽입합니다.
3. 자동으로 필요한 모든 드라이버를 찾아내고 목록이 나타납니다.
4. **Install** 버튼을 누릅니다.
5. 소프트웨어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시시작하라는 메시지가 나타납니다.
6. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
7. 컴퓨터를 다시시작합니다.

유틸리티 설치하기

유틸리티를 설치하기 전에 드라이버 설치가 완료되어야 합니다.

1. MSI® 드라이버 디스크를 광학 드라이브에 삽입합니다.
2. 설치 화면이 자동으로 나타납니다.
3. **Utilities** 탭을 클릭합니다.
4. 설치하려는 유틸리티를 선택합니다.
5. **Install** 버튼을 누릅니다.
6. 유틸리티 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시시작하라는 메시지가 나타납니다.
7. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
8. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

目錄

安全說明 **2**

主機板規格 **3**

背板 I/O **7**

網路連接埠 LED 燈狀態表 7

瑞昱高傳真音效 7

元件總覽 **9**

CPU 腳座 10

記憶體插槽 11

PCI_E1~4, PCI1~3：PCIe 及 PCI 擴充插槽 11

SATA1~6：SATA 6Gb/s 插孔 13

JFP1, JFP2：系統面板接頭 13

JPWR1~2：電源接頭 14

JUSB1~2 (選配搭載)：USB 2.0 接頭 15

JUSB3：USB 3.1 Gen1 接頭 15

JAUD1：前置音效插孔 16

JTPM1：TPM 模組接頭 16

JCOM1：序列埠接頭 16

CPUFAN1,SYSFAN1~2：風扇電源接頭 17

JLPT1：平行埠接頭 18

JBAT1：清除 CMOS (重設 BIOS) 跳線 18

JCI1：機殼開啟接頭 19

EZ 除錯 LED：除錯 LED 指示燈 19

BIOS 設定 **20**

進入 BIOS 設定 20

重設 BIOS 21

更新 BIOS 21

超頻功能表 22

軟體說明 **28**

安裝 Windows® 7/ 8.1/ 10 28

安裝驅動程式 28

安裝公用程式 28

安全說明

- 本包裝內所含的組件可能因靜電 (ESD) 受到損壞。請務必依循以下指示，以確保能成功組裝電腦。
- 請確定所有組件均確實連接妥善。如有鬆脫，可能會造成電腦無法識別該組件或無法啟動電腦。
- 拿取主機板時，請抓主機板的邊緣，以免碰觸到較易損壞的組件。
- 拿取主機板時，建議您戴靜電手環，以免產生靜電損壞主機板。若無靜電手環，請先觸摸其他金屬物品以讓自身放電，再碰觸主機板。
- 若未安裝主機板，請務必將其存放於靜電屏蔽的容器中或置於防靜電桌墊上。
- 開機之前，請先確認主機板上方或機殼內，無任何鬆脫的螺絲或其他金屬組件。
- 安裝完成再開機，以免損壞組件或傷到使用者。以免損壞組件或傷到使用者。
- 若在安裝步驟中需要任何協助，請與通過認證的電腦工程師連繫。
- 在安裝或移除任何組件前，請務必先將電源供應器關閉，並將電源線由插座拔除。
- 請妥善保存本使用手冊，以便日後參照。
- 務必讓本主機板遠離潮濕與濕氣。
- 將電源供應器連接到插座前，請先確認電源插座供電之伏特數與電源供應器標示的數值相同。
- 請將電源線纜放置於不會受到踩踏的位置，並請不要將任何物體擺放於電源線纜之上。
- 請務必留意主機板所發出的任何警語或警示。
- 若發生以下任何情況，請將主機板送交服務人員進行檢查：
- 液體滲入電腦。
- 主機板暴露於潮濕環境。
- 主機板運作異常，或無法依使用手冊讓主機板回復正常運作。
- 主機板摔落且受損。
- 主機板出現明顯破損。
- 請勿將本主機板放置於 60°C (140°F) 以上的環境，否則主機板可能損壞。

主機板規格

支援處理器	支援第 6 代 Intel® Core™ i3/i5/i7 處理器，以及腳位 LGA1151 的 Intel® Pentium® 和 Celeron® 處理器
晶片組	Intel® B150/ H110 晶片組
支援記憶體	• 2 條 DDR4 記憶體插槽，最高支援總容量 32GB ▪ 支援 DDR4 2133 MHz • 雙通道記憶體架構 • 支援 ECC、未緩衝處理的記憶體* ▪ ECC UDIMM 記憶體 (非-ECC 模式) • 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)** * 如需相容記憶體的詳細資訊，請參閱 www.msi.com ** 因 Intel® 晶片組限制，在 XMP 模式傳輸速率上限為 DDR4 2133 MHz
擴充插槽	B150-ICAFE • 2 個 PCIe 3.0 x16 插槽 (支援 x16/x4 模式) • 2 個 PCIe 3.0 x1 插槽 • 3 個 PCI 插槽
	H110 PC MATE • 1 個 PCIe 3.0 x16 插槽 (支援 x16 模式) • 1 個 PCIe 2.0 x16 插槽 (支援 x4 模式) • 2 個 PCIe 2.0 x1 插槽 • 3 個 PCI 插槽
板載顯卡輸出介面	B150-ICAFE • 1 個 DVI-D 連接埠，支援最高解析度 1920x1200@60Hz
	H110 PC MATE • 1 個 HDMI™ 連接埠，支援最高解析度 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz • 1 個 DVI-D 連接埠，支援最高解析度 1920x1200@60Hz • 1 個 VGA 連接埠，支援最高解析度 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
擴充插槽	B150-ICAFE • Intel® B150 晶片組 ▪ 6 個 SATA 6Gb/s 連接埠
	H110 PC MATE • Intel® H110 晶片組 ▪ 4 個 SATA 6Gb/s 連接埠

接下頁

承上頁

USB 連接埠	B150-ICAFE • Intel® B150 晶片組 ▪ 6 個 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 連接埠 (4 個位於背板，2 個透過板載 USB 接頭提供) ▪ 6 個 USB 2.0 (High-speed USB) 連接埠 (2 個位於背板，4 個透過板載 USB 接頭提供)
	H110 PC MATE • Intel® H110 晶片組 ▪ 4 個 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 連接埠 (2 個位於背板，2 個透過板載 USB 接頭提供) ▪ 6 個 USB 2.0 (High-speed USB) 連接埠 (4 個位於背板，2 個透過板載 USB 接頭提供)
音效	• Realtek® ALC887 解碼晶片 • 7.1 聲道高音質音效
網路	1 個 Realtek RTL8111H Gigabit 網路控制器
背板接頭	• 1 個 PS/2 鍵盤連接埠 • 1 個 PS/2 滑鼠連接埠 • 1 個 HDMI™ 連接埠 (H110 PC MATE) • 1 個 DVI-D 連接埠 • 1 個 VGA 連接埠 (H110 PC MATE) • 2 個 USB 2.0, 4 個 USB 3.1 Gen1 連接埠 (B150-ICAFE) • 4 個 USB 2.0, 2 個 USB 3.1 Gen1 連接埠 (H110 PC MATE) • 1 個 LAN (RJ45) 連接埠 • 3 個音效插孔

接下頁

承上頁

板載接頭	• 1 個 24-pin ATX 主電源接頭 • 1 個 8-pin ATX 12V 電源接頭 • 6 個 SATA 6Gb/s 接頭 (B150-ICAFE) • 4 個 SATA 6Gb/s 接頭 (H110 PC MATE) • 2 個 USB 2.0 接頭 (可另支援 4 個 USB 2.0 連接埠) (B150-ICAFE) • 1 個 USB 2.0 接頭 (可另支援 2 個 USB 2.0 連接埠) (H110 PC MATE) • 1 個 USB 3.1 Gen1 接頭 (可另支援 2 個 USB 3.1 Gen1 連接埠) • 2 個 4-pin CPU 風扇接頭 • 3 個 4-pin 系統風扇接頭 • 1 個清除 CMOS 跳線 • 1 個面板音效接頭 • 2 個系統面板接頭 • 1 個 TPM 模組接頭 • 1 個機殼開啟接頭 • 1 個序列埠接頭 • 1 個平行埠接頭
I/O 控制器	NUVOTON NCT6793D 控制器晶片
硬體監控	• 處理器/ 系統溫度偵測 • 處理器/ 系統風扇速度偵測 • 處理器/ 系統風扇速度控制
尺寸	• ATX • 12.0 x 8.7 英吋 (30.5 x 22.0 公分)
BIOS 特色	• 1x 64 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 • 多國語

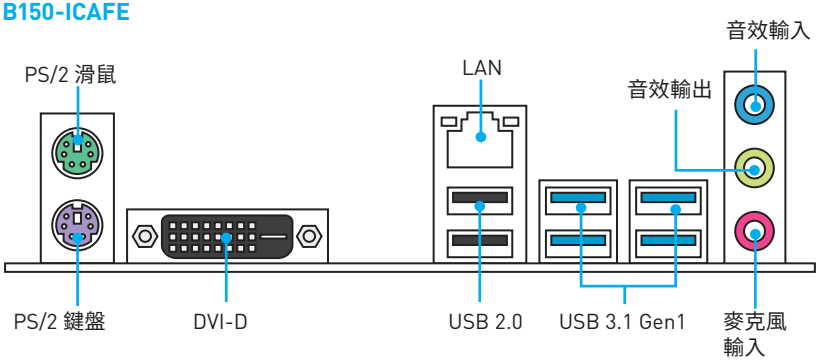
接下頁

承上頁

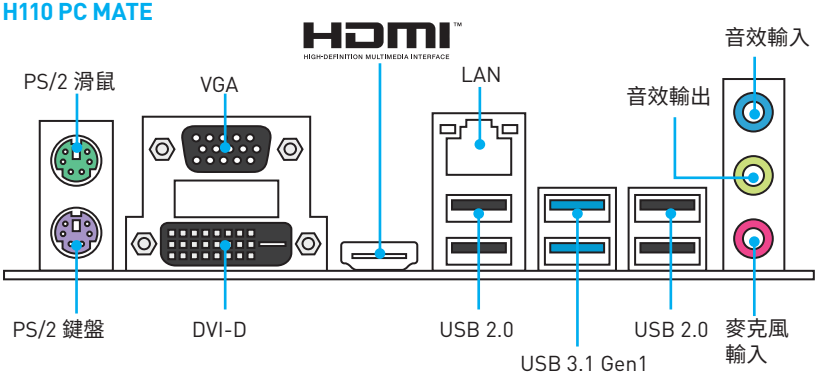
軟體	• 驅動程式 • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • MYSTIC LIGHT • FAST BOOT • SUPER CHARGER • M-CLOUD • RAMDISK 記憶體虛擬磁碟 • Intel® Small Business Basics • NETWORK GENIE • Intel® Extreme Tuning Utility • Norton™ Security • Google Chrome™、Google 工具列、Google 雲端硬碟 • CPU-Z
MSI 獨家功能	• CLICK BIOS 5 ▪ EZ 模式及進階模式切換 ▪ Board Explorer ▪ Hardware Monitor • 第四代軍規料件 ▪ 軍規等級組件 ▪ 軍規等級穩定度與可靠度 ◦ 靜電保護 ◦ EMI 保護 ◦ 濕度保護 ◦ 電路保護 ◦ 高溫保護 ◦ VGA 裝甲插槽 • COMMAND CENTER ▪ 系統監視程式 ▪ 智慧風扇控制軟體 • RAMDISK • LIVE UPDATE 6 • M-CLOUD • 鋼鐵裝甲插槽 (B150-ICAFE)

背板 I/O

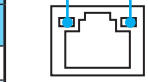
B150-ICAFE



H110 PC MATE



網路連接埠 LED 燈狀態表



連線/ 工作燈號	
狀態	說明
關閉	未連線
黃燈	已連線
閃爍	資料傳輸中

速度燈號	
狀態	說明
關閉	傳輸速率 10 Mbps
綠	傳輸速率 100 Mbps
橘燈	傳輸速率 1 Gbps

瑞昱高傳真音效

安裝好 **Realtek HD Audio** 驅動程式，**Realtek HD Audio Manager** 圖示會出現在工作列。按二下開啟。

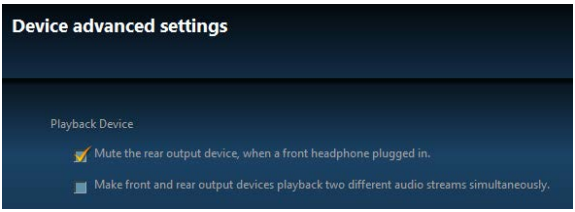


- **裝置選擇** - 讓您選擇音效輸出源，以變更相關設定。**勾選**符號表示該裝置為預設。
- **應用程式增強** - 這些設定提供輸出及輸入裝置，產生預期音效的完整說明。
- **主音量** - 拖曳調整插入前面板或背板的喇叭，左右二側的平衡及音量。
- **設定** - 切換不同設定。
- **進階設定** - 提供處理二組獨立音源的機制。
- **插孔狀態** - 以圖示表示目前接到電腦的裝置。
- **接頭設定** - 連接設定。

7.1 聲道設置

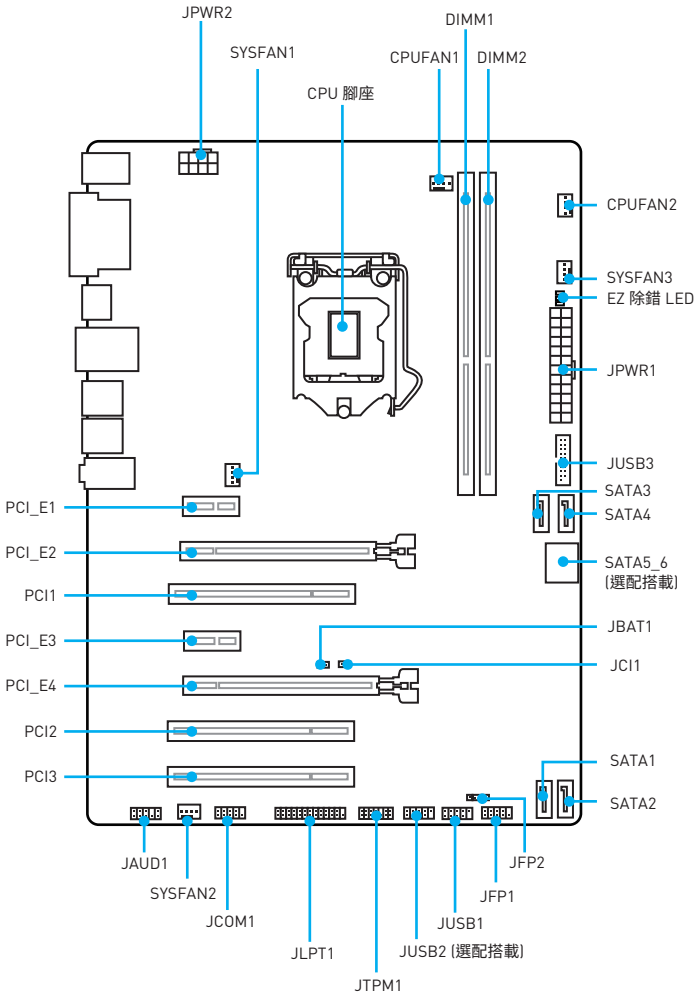
要設置 7.1 聲道音效，請先連接前面板音效模組到 JAUD1 插孔後，再依以下步驟設定。

1. 按 **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings** 以開啟以下對話窗。

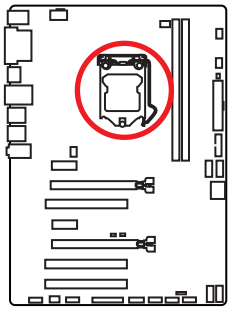


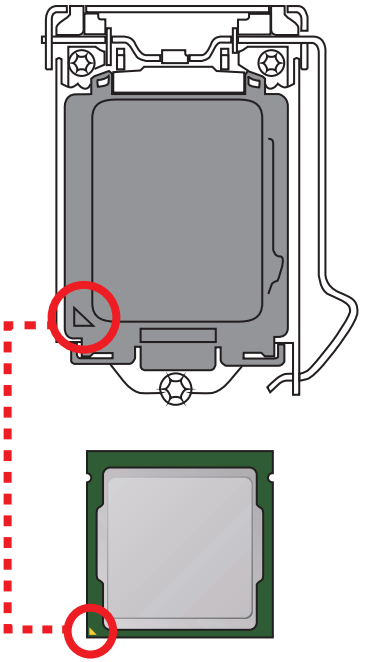
2. 選擇 **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in**。
3. 將喇叭接到背板及前面板音效插孔。將裝置插進音效插孔，會出現對話窗，詢問目前連接的裝置。

元件總覽


JPWR2
SYSFAN1
CPU 腳座
CPUFAN1
DIMM1
DIMM2
CPUFAN2
SYSFAN3
EZ 除錯 LED
JPWR1
JUSB3
SATA3
SATA4
SATA5_6
(選配搭載)
JBAT1
JCI1
SATA1
SATA2
JFP2
JFP1
JUSB1
JUSB2 (選配搭載)
JTPM1
JLPT1
JCOM1
SYSFAN2
JAUD1
PCI_E1
PCI_E2
PCI1
PCI_E3
PCI_E4
PCI2
PCI3

CPU 腳座





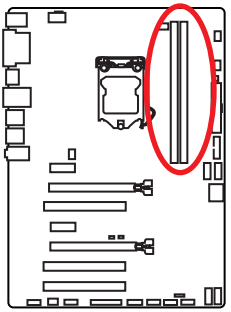
LGA 1151 CPU 介紹

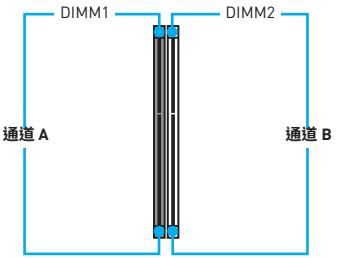
CPU 正面有兩個**凹槽**與一個**金色三角形**，以利處理器能正確地裝入主機板的腳座。金色三角形即是第一腳位所在的位置。

重要

- *請務必先將電源線由電源插座移除，再安裝或取下中央處理器。*
- *CPU 安裝後，仍請將 CPU 腳座的保護蓋留存。日後若需送修主機板，腳座上必須裝有保護蓋，才符合微星的 Return Merchandise Authorization (RMA) 要求，以保固維修主機板。*
- *安裝 CPU，請務必在上方裝散熱器。CPU 須裝有散熱器才能避免過熱，並維持系統穩定。*
- *務必確認 CPU 已與散熱器緊密地結合，再啟動電腦系統。*
- *溫度過高會嚴重損壞 CPU 和系統。請確保散熱器正常運作，以免 CPU 過熱。請於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏或貼上耐溫膠帶以加強散熱。*
- *若 CPU 未安裝在主機板上，請務必將 CPU 腳座的保護蓋裝回腳座上。*
- *如果您選購的是獨立包裝的處理器與散熱器/ 風扇，請參閱散熱器/ 風扇包裝內的文件，以了解詳細的安裝方式。*
- *即使本主機板設計為可超頻運作，但在將其調整為超頻運作時，請確認系統零組件可承受此異常設定。任何在非本產品規格建議下的操作，MSI® 不保證不當超出產品規格操作所造成的損壞或風險。*

記憶體插槽

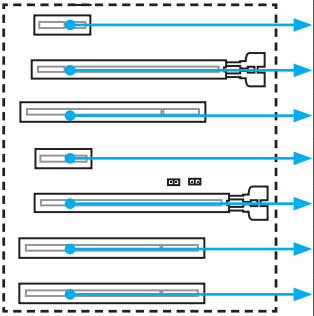




重要

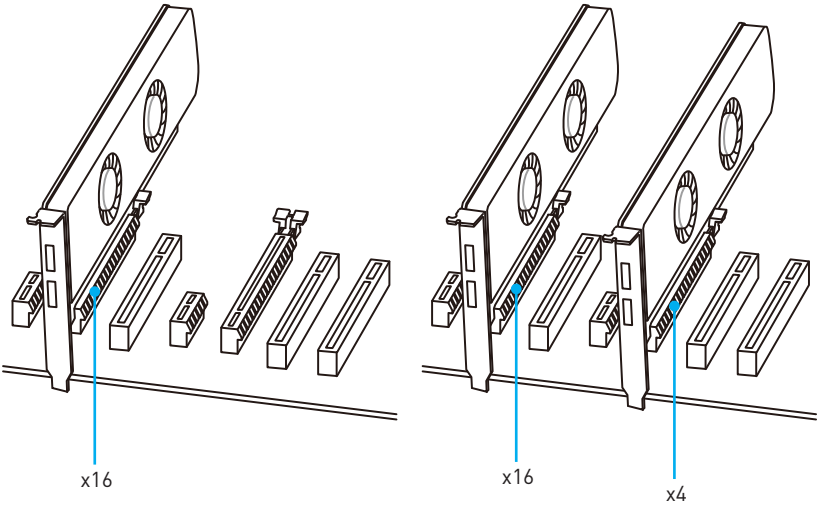
- *因晶片資源的配置，可用的記憶體容量，將略少於安裝至主機板的記憶體總容量。*
- *請注意：在 32 位元的 Windows 作業系統中，因記憶體位址限制，可設定位址的最大記憶體模組為 4GB 以下；因此，如果您要在本主機板上安裝 4GB 以上的記憶體，建議安裝 64 位元的 Windows 作業系統。*
- ***若要在主機板的所有記憶體插槽全數裝上記憶體模組，或是要進行超頻時，建議您使用更高效的記憶體散熱系統。***
- ***超頻時，記憶體模組之穩定性與相容性，將取決於您所安裝的 CPU 及裝置。***

PCI_E1~4, PCI1~3：PCIe 及 PCI 擴充插槽



插槽	B150-ICAFE	H110 PC MATE
PCI_E1	PCIe 3.0 x1 插槽	PCIe 2.0 x1 插槽
PCI_E2	PCIe 3.0 x16 插槽	PCIe 3.0 x16 插槽
PCI1	PCI 插槽	PCI 插槽
PCI_E3	PCIe 3.0 x1 插槽	PCIe 2.0 x1 插槽
PCI_E4	PCIe 3.0 x4 插槽	PCIe 2.0 x4 插槽
PCI2	PCI 插槽	PCI 插槽
PCI3	PCI 插槽	PCI 插槽

多張顯示卡的安裝建議



重要

*如要安裝單一張 PCIe x16 擴充卡，並確保其以最高的效能運作，建議安裝於 **PCI_E2** 插槽。*

PCIe 插槽頻寬表

PCI_E4 插槽和 PCI_E1 & PCI_E3 共用頻寬。

插槽	頻寬			
PCI_E1	—	x1	—	x1
PCI_E3	—	—	x1	x1
PCI_E4	x4	x2	x2	x2

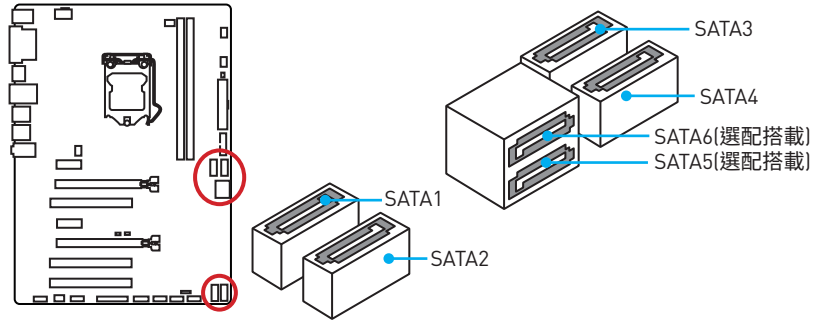
(—：表空白)

重要

新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡說明文件，檢查使用擴充卡所需變更的軟硬體設定。

SATA1~6：SATA 6Gb/s 插孔

這些插孔是 SATA 6Gb/s 介面連接埠。每個插孔皆可連接一個 SATA 裝置。

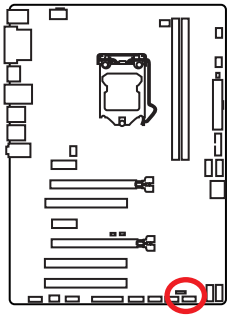


重要

- *SATA 與 SATAe 排線皆不可摺疊超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。*
- *SATA 排線兩端接頭外觀相似，建議將平頭端接到主機板，以節省空間。*

JFP1, JFP2：系統面板接頭

這些接頭用於連接前面板的開關和 LED 指示燈。





JFP1

1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

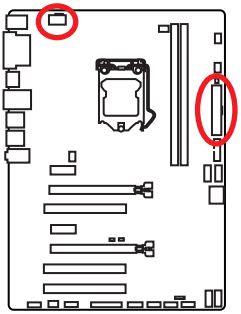


JFP2

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

JPWR1~2：電源接頭

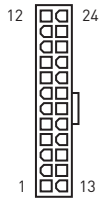
這些接頭能讓您連接 ATX 電源供應器。





JPWR2

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



JPWR1

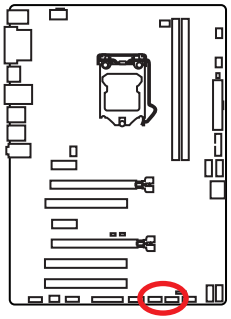
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

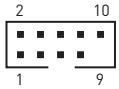
重要

請確認所有電源排線，皆已穩固連接到適當的 ATX 電源供應器，確保主機板穩定操作。

JUSB1~2 (選配搭載)：USB 2.0 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 2.0 連接埠。





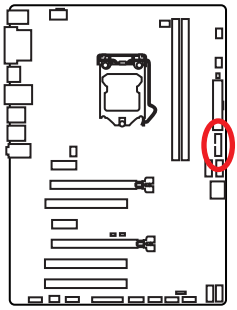
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

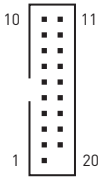
重要

- *請注意，電源和接地針腳必須正確連接，以免造成零組件受損。*
- *如要以此 USB 連接埠對 iPad、iPhone 及 iPod 充電，請安裝 MSI® SUPER CHARGER 工具軟體。*

JUSB3：USB 3.1 Gen1 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 3.1 Gen1 連接埠。





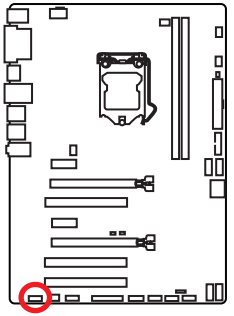
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	Ground	20	No Pin

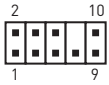
重要

請注意，電源和接地針腳必須正確連接，以免造成組件受損。

JAUD1：前置音效插孔

本插孔用於連接前面板的音訊插孔。

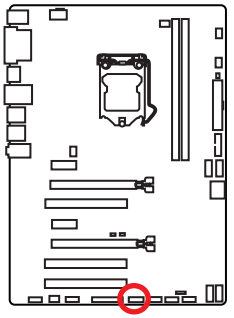




1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JTPM1：TPM 模組接頭

此接頭用於連接可信賴平台模組 (TPM)。請參閱 TPM 安全平台手冊瞭解更多詳情。

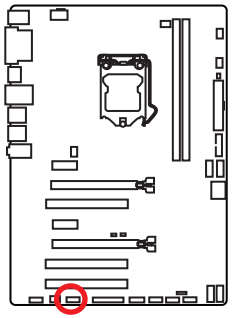




1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JCOM1：序列埠接頭

您可利用此接頭連接選配搭載的序列埠支架。

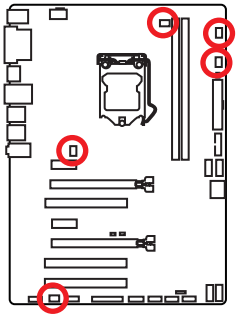




1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

CPUFAN1,SYSFAN1~2：風扇電源接頭

風扇電源接頭可分為脈寬調變 (PWM) 模式和電壓模式。PWM 模式風扇插孔提供恆定 12V 輸出，並可透過速度控制訊號調整風扇速度。電壓模式插孔會變更電壓，藉此控制風扇速度。因此若您將 3 針腳(非 PWM)風扇插入到 PWM 模式風扇插孔，風扇速度會維持在 100%，噪音會比較明顯。



PWM 模式風扇電源接頭

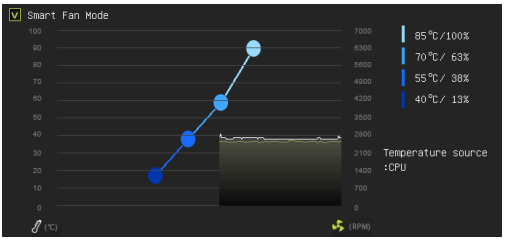
1 CPUFAN1		1 CPUFAN2	
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

電壓模式風扇電源接頭

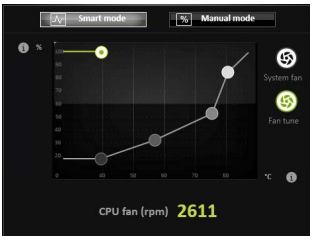
1 SYSFAN1/ SYSFAN3		1 SYSFAN2	
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

控制風扇速度

有兩種方法可管理風扇速度。第一個方法是前往 **BIOS > HARDWARE MONITOR**。另一個方法是使用 **COMMAND CENTER** 應用程式。



BIOS > HARDWARE MONITOR

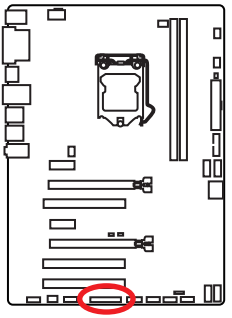


COMMAND CENTER

兩種方法皆提供風扇速度梯度點，可讓您依據 CPU 溫度調整風扇速度。

JLPT1：平行埠接頭

您可利用此接頭連接選配搭載的平行埠支架。

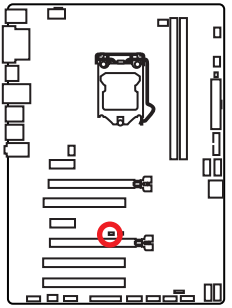




1	RSTB#	2	AFD#	3	PRND0
4	ERR#	5	PRND1	6	PINIT#
7	PRND2	8	LPT_SLIN#	9	PRND3
10	Ground	11	PRND4	12	Ground
13	PRND5	14	Ground	15	PRND6
16	Ground	17	PRND7	18	Ground
19	ACK#	20	Ground	21	BUSY
22	Ground	23	PE	24	Ground
25	SLCT	26	No Pin		

JBAT1：清除 CMOS (重設 BIOS) 跳線

板載 CMOS 記憶體是由主機板上的電池供電，可用來儲存系統組態資料。若要清除系統組態，請設定跳線清除 CMOS 記憶體。





保留資料
(預設值)



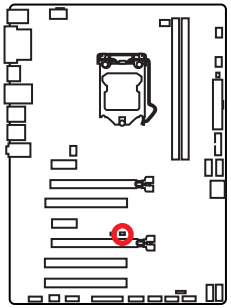
清除 CMOS/
重設 BIOS

重設 BIOS 至預設值

1. 關閉電腦電源並拔除電源線。
2. 使用跳接器蓋讓 JBAT1 短路持續約 5-10 秒。
3. 將跳接器蓋從 JBAT1 上取出。
4. 插入電源線並開啟電腦電源。

JCI1：機殼開啟接頭

此接頭可連接機殼開啟開關排線。



一般
（預設值）

觸動機殼
開啟事件

使用機殼開啟偵測器

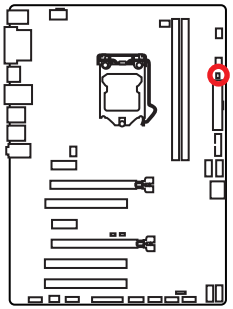
1. 連接 **JCI1** 插孔和機殼上的機殼開啟開關／感測器。
2. 關閉機殼蓋。
3. 前往 **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 將 **Chassis Intrusion** 設定為 **Enabled**。
5. 按下 **F10** 儲存並離開，然後按下 **Enter** 鍵選擇**是**。
6. 若機殼蓋再次開啟，電腦啟動後畫面上會出現警告訊息。

重設機殼開啟警告

1. 前往 **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 將 **Chassis Intrusion** 設定為 **Reset**。
3. 按下 **F10** 儲存並離開，然後按下 **Enter** 鍵選擇**是**。

EZ 除錯 LED：除錯 LED 指示燈

這些 LED 代表主機板的狀態。



VGA - 代表未偵測到 GPU 或 GPU 故障。
DRAM - 代表未偵測到 DRAM 或 DRAM 故障。
CPU - 代表未偵測到 CPU 或 CPU 故障。

BIOS 設定

預設值提供最佳效能，可在一般情況下達到系統穩定度。除非您熟悉 BIOS 設定，否則請**務必使用預設值**，以免系統受損或開機失敗。

重要

- *BIOS 項目會持續更新達到更優異的系統效能。因此，說明內容可能會與最新的 BIOS 稍微不同，因此僅供參考。您亦可參閱 **HELP** 資訊面板取得 BIOS 項目說明。*
- *本章節的圖片僅供參考，可能與您所購買的產品有所不同。*

進入 BIOS 設定

請參考以下方法，進入 BIOS 設定畫面。

- 開機過程中出現 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 訊息時，請按 **Delete** 鍵進入設定功能表。
- 使用 **MSI FAST BOOT** 應用程式。按一下 **GO2BIOS** 按鈕然後選擇**確認**。系統會重新開機並直接進入 BIOS 設定畫面。



Click on **GO2BIOS**

功能鍵

按鍵	功能	按鍵	功能
F1	一般說明	F4	進入 CPU 規格功能表
F5	進入 Memory-Z 功能表	F6	載入最佳預設值
F10	儲存變更與重設*	F12	截圖並儲存至 USB 隨身碟中 (僅限 FAT/ FAT32 格式)。

* 按下 F10 後，會出現確認視窗提供修改資訊。選擇**是**或**否**，確認您的選擇。

重設 BIOS

您可能會需要將 BIOS 復原為出廠預設值，以解決部份特定問題。有多種方法可重設 BIOS：

- 前往 BIOS，然後按 **F6** 載入最佳化預設值。
- 將主機板上的 **清除 CMOS** 功能跳線短路。

重要

*如需重設 BIOS，請參閱**清除 CMOS** 功能跳線/按鈕章節。*

更新 BIOS

用 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

請從 MSI 網站下載符合您主機板型號的最新的 BIOS 檔案。然後將 BIOS 檔案存到 USB 隨身碟。

更新 BIOS：

1. 將內含更新檔的 USB 隨身碟插入電腦。
2. 在 POST 期間按下 **Del** 鍵，進入 BIOS 設定畫面。
3. 到 **BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME**，選取 BIOS 檔案，執行 BIOS 更新。
4. 刷新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

用 Live Update 6 更新 BIOS

更新前：

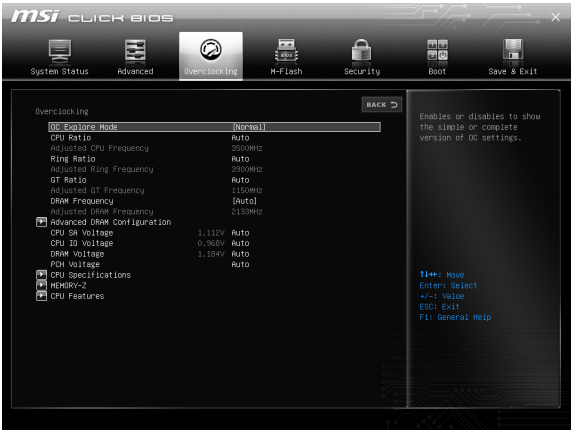
確保已經安裝網路驅動程式，且已正確設定網際網路連線。

更新 BIOS：

1. 安裝並開啟 MSI LIVE UPDATE 6。
2. 選取**手動掃描**。
3. 勾選 **MB BIOS** 核取方塊，然後按一下掃描按鈕。
4. 選取 **MB BIOS** 然後按一下 圖示，下載並安裝最新的 BIOS 檔案。
5. 按**下一步**，然後選擇 **Windows 模式**。接著按**下一步**以及**開始**，就會開始更新 BIOS。
6. 刷新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

超頻功能表

本功能表可調整頻率及電壓。提高頻率可能獲得更高效能。



重要

- *手動超頻功能僅建議由進階使用者進行操作。*
- *本公司不保證超頻效果，若不當操作，可能會導致保固失效，甚至硬體嚴重受損。*

▶ OC Explore Mode [Normal]

啟用或停用以顯示一般或專家級 OC 設定。

[Normal] 在 BIOS 設定中提供一般 OC 設定值。

[Expert] 在 BIOS 設定中提供進階的 OC 設定值，供超頻專家進行配置。

註：本公司使用 * 符號代表專家模式的 OC 設定值。

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

設定 CPU 倍頻的套用模式。此項目僅有在裝有支援 **Turbo Boost** 的 CPU 時才會顯示。

[All Core] 啟動 **CPU 倍頻**欄位。所有 CPU 核心以設定的 **CPU 倍頻**運行。

[Per Core] 啟用 **X-Core Ratio Limit** 欄位。啟用 **X-Core Ratio Limit** 在該欄位分別設定各個 CPU 核心的倍頻。

▶ CPU Ratio [Auto]

設定 CPU 倍頻，藉此決定 CPU 時脈速度。此項目僅可在處理器支援此功能時才可進行變更。

▶ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

可在此針對不同的運作核心數量設定 CPU 倍頻。此項目僅可在處理器支援此功能時才可進行變更。

▶ Adjusted CPU Frequency

顯示調整後的 CPU 頻率。唯讀。

▶ **CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]***

選擇 CPU 倍頻操作模式。此項目僅有在手動設定 CPU 倍頻時才會出現。

[Fixed Mode] 固定 CPU 倍頻。

[Dynamic Mode] CPU 倍頻會依據 CPU 負載動態變更。

▶ **Ring Ratio [Auto]**

設定 ring 倍頻。有效值範圍視安裝的 CPU 而定。

▶ **Adjusted Ring Frequency**

顯示調整後的 Ring 頻率。唯讀。

▶ **GT Ratio [Auto]**

設定整合式繪圖卡倍頻。有效範圍視安裝的 CPU 而定。

▶ **Adjusted GT Frequency**

顯示調整後的整合式繪圖卡頻率。唯讀。

▶ **Misc Setting***

按 Enter、+ 或 - 鍵開啟或關閉與 CPU 功能相關的下列三項。

▶ **EIST [Enabled]***

啟用或停用 Enhanced Intel® SpeedStep 技術。

[Enabled] 啟用 EIST 動態調整 CPU 電壓以及核心頻率。能降低平均功耗以及平均生熱。

[Disabled] 停用 EIST。

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]***

啟用或停用 Intel® Turbo Boost。此項目適用於一般模式，且僅有在裝有支援 Turbo Boost 的 CPU 時才會出現。

[Enabled] 啟用此功能在系統要求達到最高效能狀態時，自動增進 CPU 效能至超越規格。

[Disabled] 停用此功能。

▶ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]**

X.M.P. 是記憶體模組的超頻技術。安裝支援 X.M.P. 的記憶體模組時，此項目才可使用。

[Disabled] 停用此功能。

[Profile 1] 使用 XMP 記憶體模組的設定檔 1 設定值。

[Profile 2] 使用 XMP 記憶體模組的設定檔 2 設定值。

▶ **DRAM Reference Clock [Auto]***

設定 DRAM 的參考時脈。有效值範圍視安裝的 CPU 而定。此項目只有在裝有支援此調整功能的 CPU 時才會出現。

▶ **DRAM Frequency [Auto]**

設定 DRAM 頻率。請注意，本公司並不保證超頻效果。

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

顯示調整後的 DRAM 頻率。唯讀。

▶ **DRAM Timing Mode [Link]**

選擇記憶體時序模式。

[Link] 讓使用者配置所有記憶體通道的 DRAM 時序。

[UnLink] 讓使用者針對個別記憶體通道配置 DRAM 時序。

▶ **Advanced DRAM Configuration**

按 Enter 進入子功能表。使用者可設定各個或所有記憶體通道的記憶體時序。變更記憶體時序後，系統可能會不穩定或無法開機。若發生此情況，請清除 CMOS 資料，並還原到預設值。(請參閱清除 CMOS 功能跳線／按鈕章節的說明，清除 CMOS 資料，並進入 BIOS 載入預設值。)

▶ **Memory Fast Boot [Auto]***

啟用或停用每次開機時的記憶體初始及調校功能。

[Auto] 此設定會由 BIOS 自動進行配置。

[Enabled] 系統會完整保留記憶體首次初始及調校的資料。因此記憶體在開機時無需始及調校，進而加速系統開機時間。

[Disabled] 每次開機時記憶體都會初始及調校。

▶ **CPU Voltages control [Auto]**

使用這些選項設定 CPU 的相關電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

▶ **DRAM Voltages control [Auto]**

使用這些選項設定記憶體的相關電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

▶ **PCH Voltages control [Auto]**

使用這些選項設定 PCH 的相關電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

▶ **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

啟用或停用 CPU 或記憶體更換後開機時系統發出警告訊息的功能。

[Enabled] 開機時系統會發出警告訊息，然後使用者必須載入新裝置的預設值。

[Disabled] 停用此功能並保留目前的 BIOS 設定。

▶ **CPU Specifications**

按 Enter 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝 CPU 的資訊。您亦可隨時按 [F4] 進入此資訊功能表。唯讀。

▶ **CPU Technology Support**

按 Enter 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝 CPU 的主要功能。唯讀。

▶ **MEMORY-Z**

按 Enter 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝記憶體的所有設定值和時序。您亦可隨時按 [F5] 進入此資訊功能表。

▶ **DIMMx Memory SPD**

按 Enter 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝記憶體的資訊。唯讀。

▶ **CPU Features**

按 Enter 進入子功能表。

▶ **Hyper-Threading [Enabled]**

Intel 超執行緒技術能將處理器內部的多重核心當作多個邏輯處理器，同步執行指令。如此一來，系統效能會大幅提升。此項目僅有在安裝的 CPU 支援此技術時才會出現。

[Enable] 啟用 Intel 超執行緒技術。

[Disabled] 若系統不支援 HT 功能，則停用此項目。

▶ **Active Processor Cores [All]**

您可選擇運行中的 CPU 核心數量。

▶ **Limit CPUID Maximum [Disabled]**

啟用或停用延伸的 CPUID 值。

[Enabled] BIOS 會限制 CPUID 最大輸入值，以避免因作業系統不支援處理器的延伸 CPUID 值而發生開機問題。

[Disabled] 使用實際的 CPUID 最大輸入值。

▶ **Execute Disable Bit [Enabled]**

Intel Execute Disable Bit 功能預防特定的**惡意緩衝溢位**攻擊，以免蠕蟲試圖藉此執行程式碼導致系統受損。建議持續啟用此項目。

[Enabled] 啟用 NO-Execution 防護功能，避免惡意攻擊與蠕蟲。

[Disabled] 停用此功能。

▶ **Intel Virtualization Tech [Enabled]**

啟用或停用 Intel 虛擬化技術。

[Enabled] 啟用 Intel 虛擬化技術，並讓平台在獨立分割區上運行多重作業系統。系統能以虛擬化方式作為多個系統使用。

[Disabled] 停用此功能。

▶ **Intel VT-D Tech [Disabled]**

啟用或停用 Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed I/O) 技術。

▶ **Hardware Prefetcher [Enabled]**

啟用或停用硬體預擷取器 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 能讓硬體預擷取器自動從記憶體預先擷取資料與指令到 L2 快取，以微調 CPU 效能。

[Disabled] 停用硬體預擷取器。

▶ **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

啟用或停用 CPU 硬體預擷取器 (MLC Spatial prefetcher)。

[Enabled] 啟用鄰近快取列預擷取功能，降低快取延遲時間並微調特定應用程式的效能。

[Disabled] 僅啟用指定的快取列。

▶ **CPU AES Instructions [Enabled]**

啟用或停用 CPU 先進加密標準 (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 支援。此項目僅有在 CPU 支援此功能時才會顯示。

▶ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

啟用或停用 Intel 調適性溫度監測器功能，保護 CPU 以免過熱。

[Enabled] CPU 超出調適溫度時，降低 CPU 核心時脈速度。

[Disabled] 停用此功能。

▶ **Intel C-State [Auto]**

啟用或停用 Intel C-state。C-state 是由 ACPI 定義的處理器電源管理技術。

[Auto] 此設定會由 BIOS 自動進行配置。

[Enabled] 偵測系統閒置狀態，並依此降低 CPU 功耗。

[Disabled] 停用此功能。

▶ **C1E Support [Disabled]**

啟用或停用 C1E 功能，在終止狀態下節省電力。此項目僅有在 **Intel C-State** 啟用時才會出現。

[Enabled] 啟用 C1E 功能降低 CPU 頻率與電壓，在終止狀態下節省電力。

[Disabled] 停用此功能。

▶ **Package C State limit [Auto]**

此項目能讓使用者選擇 CPU C-State 等級，以便在系統閒置時達到省電效果。C-State 選項視安裝的 CPU 而定。此項目僅有在 **Intel C-State** 啟用時才會出現。

▶ **CFG Lock [Enabled]**

鎖定或解鎖 MSR 0xE2[15]，CFG 鎖定位元。

[Enabled] 鎖定 CFG 鎖定位元。

[Disabled] 解鎖 CFG 鎖定位元。

▶ **EIST [Enabled]**

啟用或停用增強式 Intel® SpeedStep 技術。此項目僅有在 **OC Explore Mode** 設定為 **Normal** 才會出現。

[Enabled] 啟用 EIST 動態調整 CPU 電壓以及核心頻率。能降低平均功耗以及平均生熱。

[Disabled] 停用 EIST。

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]**

啟用或停用 Intel® Turbo Boost。此項目適用於**一般模式**，且僅有在裝有支援 Turbo Boost 的 CPU 時才會出現。

[Enabled] 啟用此功能在系統要求達到最高效能狀態時，自動增進 CPU 效能至超越規格。

[Disabled] 停用此功能。

▶ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

設定 CPU 在 Tubo Boos 模式中的長時間 TDP 功率限制。

▶ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

設定長時間功率限制 (W) 的維持時間。

▶ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

設定 CPU 在 Tubo Boost 模式中的短時間 TDP 功率限制。

▶ **CPU Current Limit (A) [Auto]**

設定 CPU 封裝在 Turbo Boost 模式中最大電流限制。電流超出指定值時，CPU 會自動降低核心頻率以降低電流。

▶ **FCLK Frequency [Auto]**

設定 FCLK 頻率。降低 FCLK 頻率有助於設定更高的基頻頻率。

▶ **DMI Link Speed [Auto]**

設定 DMI 速度。

軟體說明

安裝 Windows® 7/ 8.1/ 10

1. 啟動電腦。
2. 將 Windows® 7/ 8.1/ 10 光碟置入光碟機。

註:*因晶片組限制,在 Windows® 7 安裝過程期間不支援 USB 光碟機與 USB 隨身碟。*

3. 按電腦機殼上的**重新啟動**按鈕。
4. 若是 Windows 8.1/ 10,請略過此步驟。若使用 Windows 7,請進入 BIOS 選單 **SETTINGS > Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation**,並設定項目將其啟用、儲存變更,然後重新啟動。

   註:*建議您在安裝 Windows 7 時,將 USB 鍵盤／USB 滑鼠插入到最左邊的 USB 連接埠。*

5. 在電腦開機自我測試 (POST) 期間,按 **F11** 鍵進入開機功能表。
6. 在開機功能表中選擇光碟機。
7. 畫面顯示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 訊息時按任意鍵。
8. 依照畫面指示,安裝 Windows® 7/ 8.1/ 10。

安裝驅動程式

1. 啟動電腦進入 Windows® 7/ 8.1/ 10。
2. 將 MSI® 驅動程式光碟置入光碟機。
3. 安裝程式會自動出現,然後尋找並列出所有必要的驅動程式。
4. 按一下**安裝**按鈕。
5. 接著會開始進行軟體安裝,完成會要求您重新啟動電腦。
6. 按一下**確定**按鈕完成。
7. 重新啟動電腦。

安裝公用程式

安裝公用程式前,務必完成驅動程式安裝。

1. 將 MSI® 驅動程式光碟置入到光碟機。
2. 安裝程式會自動出現。
3. 按一下**公用程式**標籤。
4. 選擇您要安裝的公用程式。
5. 按一下**安裝**按鈕。
6. 接著會開始進行公用程式安裝,完成會要求您重新啟動電腦。
7. 按一下**確定**按鈕完成。
8. 重新啟動電腦。

目录

安全信息 **2**

规格 **3**

后置 I/O 面板 **7**

LAN 端口 LED 状态表 7

Realtek 高清晰音频管理器 8

组件概述 **9**

CPU 底座 10

DIMM 插槽 11

PCI_E1~4, PCI1~3: PCIe 和 PCI 扩展插槽 11

SATA1~6: SATA 6Gb/s 接口 13

JFP1, JFP2: 前置面板接口 13

JPWR1~2: 电源接口 14

JUSB1~2(选择性配置): USB 2.0 接口 15

JUSB3: USB 3.1 Gen1 接口 15

JAUD1: 前置音频接口 16

JTPM1: TPM 模组接口 16

JCOM1: 串行端头接口 16

CPUFAN1,SYSFAN1~2: 风扇接口 17

JLPT1: 并行端头接口 18

JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线 18

JCI1: 机箱入侵检测接口 19

EZ Debug LED: 侦错 LED 指示灯 19

BIOS 设置 **20**

进入 BIOS 设置 20

重启 BIOS 21

更新 BIOS 21

超频菜单 22

软件描述 **27**

安装 Windows® 7/ 8.1/ 10 27

安装驱动 27

安装工具 27

安全信息

- 此包装中包含的的组件有可能到静电放电(ESD)损坏。请遵守以下注意事项,以确保成功组装计算机。
- 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。
- 拿起主板时请手持主板边缘,避免触及主板的敏感组件。
- 当拿取主板时,建议佩戴静电放电(ESD)腕带,以防止静电损坏其配置。如果ESD腕带无法使用,请在拿取主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。
- 在不安装主板时,请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。
- 在打开计算机前,确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。
- 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。
- 在任何安装步骤中,如果您需要帮助,请咨询专业的计算机技术员。
- 安装或拆卸计算机任何组件之前,请首先关闭电源并从电源插座上拔下电源线。
- 保留本用户指南以供将来参考。
- 本主板须远离湿气。
- 在电源供应器连接到电源插座之前,请确保您的插座提供了电源供应器上额定相同的指示电压。
- 将电源线摆放在不会被人踩到的地方,不要在电源线上放置任何物品。
- 须留意在主板上所有的警告标示。
- 发生下列任一状况时,请将本主板交由维修人员检查:
  - 有液体渗透至计算机内。
  - 主板曝露于水气当中。
  - 主板不工作,或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。
  - 主板曾掉落且损坏。
  - 主板有明显的破损痕迹。
- 切勿将主板放置于摄氏60度[华氏140度]以上的环境中,以免主板损坏。

规格

CPU	支持 LGA1151封装第六代 Intel® Core™ i3/i5/i7 处理器和 Intel® Pentium® 以及 Celeron® 处理器
芯片组	Intel® B150/ H110 芯片
内存	• 2 个 DDR4 内存插槽，支持高达 32GB ▪ 支持 DDR4 2133 MHz • 双通道内存构架 • 支持 ECC, 非-缓存内存* ▪ ECC UDIMM 内存 (非-ECC 模式) • 支持 Intel® 扩展内存配置文件 (XMP)** * 请参考 www.msi.com 网站，了解内存兼容的详细信息。 ** 由于 Intel® 芯片组的限制，在 XMP 模式下，速度 2133 MHz 或以上的 DDR4 内存模块最高只能以 2133 MHz 运行。
扩展插槽	B150-ICAFE • 2 个 PCIe 3.0 x16 插槽 (支持 x16/x4 模式) • 2 个 PCIe 3.0 x1 插槽 • 3 个 PCI 插槽
	H110 PC MATE • 1 个 PCIe 3.0 x16 插槽 (支持 X16 模式) • 1 个 PCIe 2.0 x16 插槽 (支持 X4 模式) • 2 个 PCIe 2.0 x1 插槽 • 3 个 PCI 插槽
板载显卡	B150-ICAFE • 1 个 DVI-D 端口，支持最大分辨率为 1920x1200@60Hz
	H110 PC MATE • 1 个 HDMI™ 端口，支持最大分辨率为 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz • 1 个 DVI-D 端口，支持最大分辨率为 1920x1200@60Hz • 1 个 VGA 端口，支持最大分辨率为 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
存储	B150-ICAFE • Intel® B150 芯片 ▪ 6 个 SATA 6Gb/s 端口
	H110 PC MATE • Intel® H110 芯片 ▪ 4 个 SATA 6Gb/s 端口

转下一页

接上一页

USB	B150-ICAFE • Intel® B150 芯片 ▪ 6 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 端口 (4 个后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 2 个端口) ▪ 6 个 USB 2.0 (High-speed USB) 端口 (2 个后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 4 个端口)
	H110 PC MATE • Intel® H110 芯片 ▪ 4 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 端口 (2 个后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 2 个端口) ▪ 6 个 USB 2.0 (High-speed USB) 端口 (4 个后置面板端口，通过内部 USB 接口可使用 2 个端口)
音频	• Realtek® ALC887 解码芯片 • 7.1-声道高清音频
LAN	1 个 Realtek RTL8111H 千兆网络控制器
后置面板接口	• 1 个 PS/2 键盘端口 • 1 个 PS/2 鼠标端口 • 1 个 HDMI™ 端口 (H110 PC MATE) • 1 个 DVI-D 端口 • 1 个 VGA 端口 (H110 PC MATE) • 2 个 USB 2.0，4 个 USB 3.1 Gen1 端口 (B150-ICAFE) • 4 个 USB 2.0，2 个 USB 3.1 Gen1 端口 (H110 PC MATE) • 1 个 LAN (RJ45) 端口 • 3 个 音频插孔

转下一页

接上一页

内部接口	• 1 个 24-pin ATX 主电源接口 • 1 个 8-pin ATX 12V 电源接口 • 6 个 SATA 6Gb/s 接口 (B150-ICAFE) • 4 个 SATA 6Gb/s 接口 (H110 PC MATE) • 2 个 USB 2.0 接口 (支持附加的 4 个 USB 2.0 端口) (B150-ICAFE) • 1 个 USB 2.0 接口 (支持附加的 2 个 USB 2.0 端口) (H110 PC MATE) • 1 个 USB 3.1 Gen1 接口 (支持附加的 2 个 USB 3.1 Gen1 端口) • 2 个 4-pin CPU 风扇接口 • 3 个 4-pin 系统风扇接口 • 1 个 清除 CMOS 跳线 • 1 个 前置面板音频接口 • 2 个 前置面板接口 • 1 个 TPM 模组接口 • 1 个 机箱入侵检测接口 • 1 个 串行端头接口 • 1 个 并行端头接口
I/O 接口	NUVOTON NCT6793D 控制器芯片
硬件监控	• CPU/系统温度检测 • CPU/系统风扇速率检测 • CPU/系统风扇速率控制
尺寸规格	• ATX 尺寸规格 • 12.0 英寸 x 8.7 英寸 (30.5 厘米 x 22.0 厘米)
BIOS 功能	• 1 个 64 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 • 多国语言

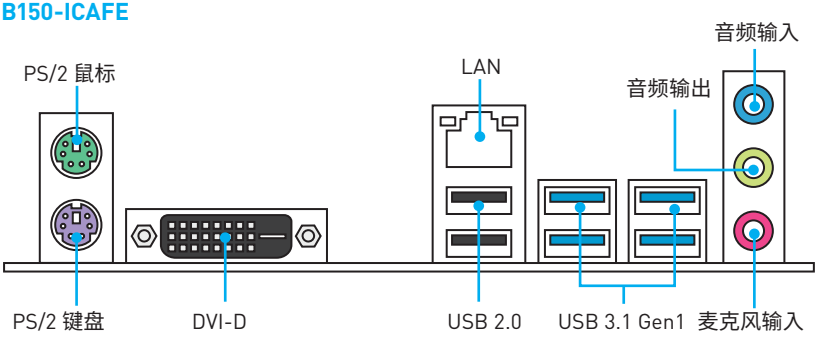
转下一页

接上一页

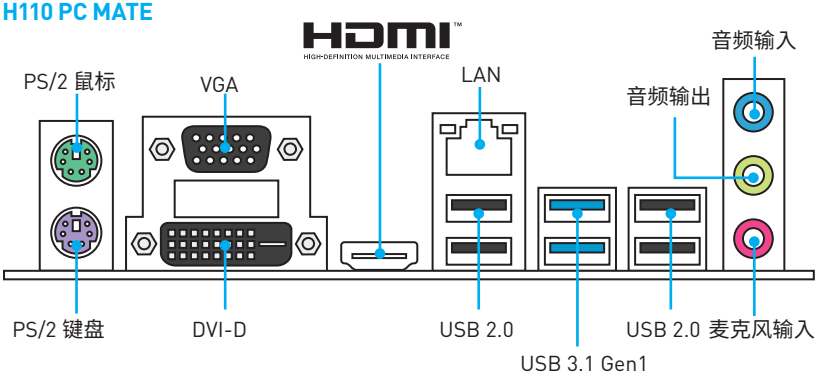
软件	• 驱动程序 • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 更新软件 • 动态 RGB LED 炫光系统 • 快速启动 • SUPER CHARGER • 微星云 • 虚拟内存盘 • Intel® 小型企业基本信息 • 网络精灵 • 英特尔®至尊调试实用程序 • Norton™ 保障 • Google 浏览器™ ,Google 工具栏, Google 云端硬盘 • CPU-Z
MSI 特殊功能	• 第五代图形化BIOS ▪ EZ 模式和高级模式切换 ▪ 主板浏览器 ▪ 硬件监视器 • 第四代军规组件 ▪ 军规组件用料 ▪ 军规组件稳定性和可靠性 ◦ 静电防护机制 ◦ 电磁波防护机制 ◦ 潮湿防护机制 ◦ 电路防护机制 ◦ 高温防护机制 ◦ VGA 强化装甲插槽 • COMMAND CENTER ▪ 系统监视器 ▪ 智能风扇控制系统 • 虚拟内存盘 • LIVE UPDATE 6 更新软件 • 微星云 • PCI-E 钢铁装甲插槽 (B150-ICAFE)

后置 I/O 面板

B150-ICAFE

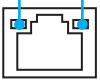


H110 PC MATE



LAN 端口 LED 状态表

连线/ 工作灯号	
状态	描述
关	网络未连接
黄色	网络已连接
闪烁	网络数据在使用中



速度灯号	
状态	描述
关	传输速率 10 Mbps
绿色	传输速率 100 Mbps
橙色	传输速率 1 Gbps

Realtek 高清晰音频管理器

安装 Realtek **高清晰音频**驱动程序后，Realtek **高清晰音频管理器**图标将显示在系统任务栏中。双击此图标可开启。



- **设备选择** - 允许您选择一个音频输出源来更改相关选项。检查标志指示设备为默认值。
- **应用程序增强** - 选项的数组将为您输出和输入设备提供一个完整的预期音响效果指南。
- **主音量** - 通过由右侧/左侧的调整条来控制您在前置或后置面板上插入的扬声器音量或均衡。
- **配置文件** - 配置文件之间切换。
- **高级设置** - 提供处理 2 个独立的音频流机制。
- **插孔状态** - 采集设备当前与计算机连接的所有呈现和描述。
- **接口设置** - 用于配置接口设置。

音频 7.1-通道配置

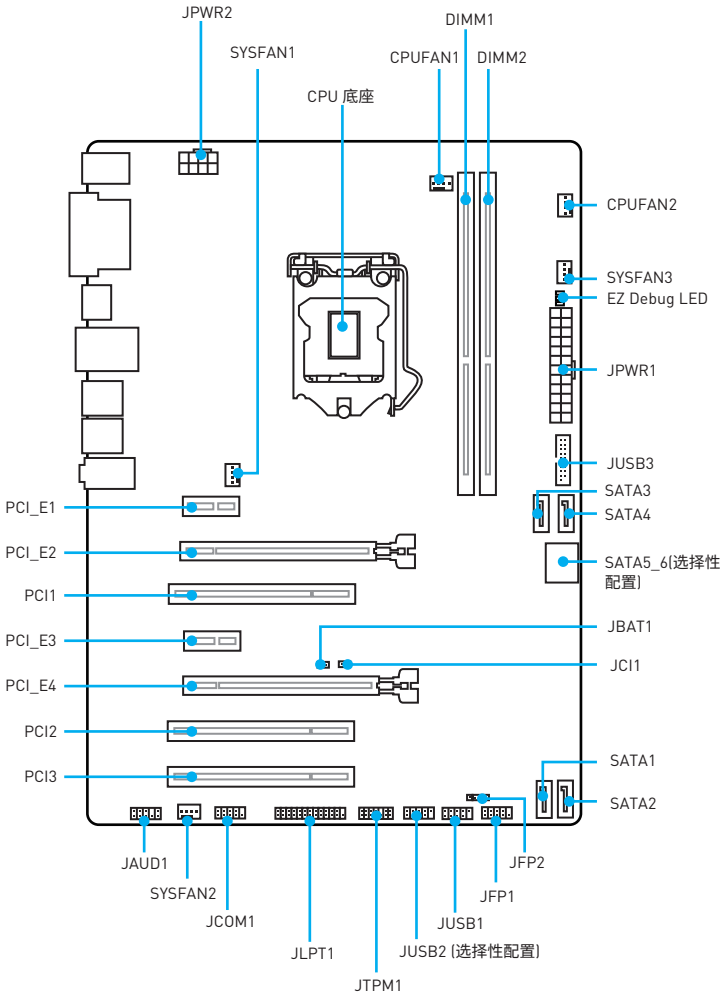
若要配置7.1声道音频输出，您必须连接前置音频 I/O 模块 JAUD1 接口，并按照以下步骤操作。

1. 单击 **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings** 图标来打开下面的对话框。

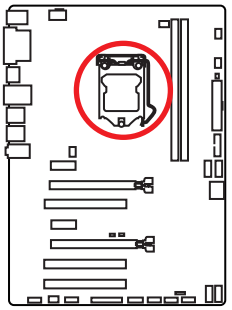


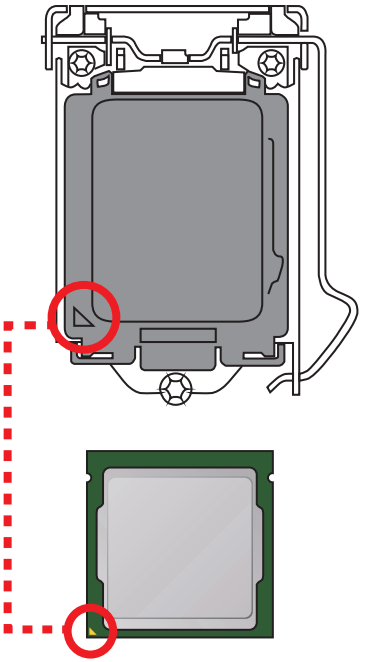
2. 选择 **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in**（当前置耳机插好时，请选择静音后置输出设备。）
3. 请将扬声器插头插入后置及前置 I/O 面板上的音频插孔。当您插入设备至音频插孔时，会弹出对话窗口询问您当前连接的是哪一个设备。

组件概述


JPWR2
SYSFAN1
CPU 底座
CPUFAN1
DIMM1
DIMM2
CPUFAN2
SYSFAN3
EZ Debug LED
JPWR1
JUSB3
SATA3
SATA4
SATA5_6(选择性配置)
JBAT1
JCI1
SATA1
SATA2
JFP2
JFP1
JUSB1
JUSB2 (选择性配置)
JTPM1
JLPT1
JCOM1
SYSFAN2
JAUD1
PCI_E1
PCI_E2
PCI1
PCI_E3
PCI_E4
PCI2
PCI3

CPU 底座





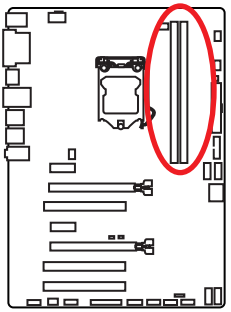
LGA 1151 CPU 简介

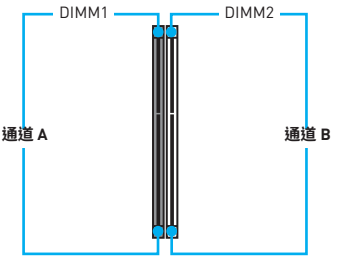
为了正确的将 CPU 放置在主板中，LGA 1151 CPU 的表面有两个**对起点**和一个**黄色三角**指示。黄色三角指示为Pin 1 。

注意

- *安装或移除 CPU 之前，请务必拔下电源插座上的电源线。*
- *安装完处理器后请保留 CPU 保护盖。微星将要求授权的 (RMA) 在处理退货验证需要主板上附带 CPU 插座上的保护盖。*
- *当您安装 CPU 时，请确认已安装好 CPU 风扇。对防止过热和维持系统的稳定性 CPU 风扇是非常必要的。*
- *确认在系统启动前 CPU 风扇已经牢固的粘贴在 CPU 上。*
- *温度过高会严重损害 CPU 和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护 CPU 以免过热烧毁。确认，您已在 CPU 和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶 (或热胶带) 以增强散热。*
- *只要 CPU 尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在 CPU 插槽上，以避免插槽受损。*
- *如果您购买了一个独立 CPU 的散热片 / 冷却器，详细安装请参考散热片 / 冷却器包装内的说明书。*
- *主板设计支持超频。然而，请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。MSI® 不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。*

DIMM 插槽

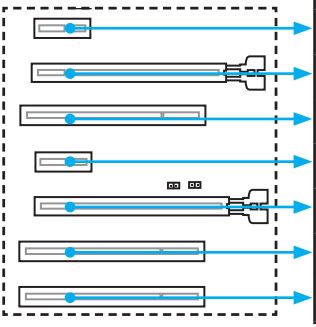




注意

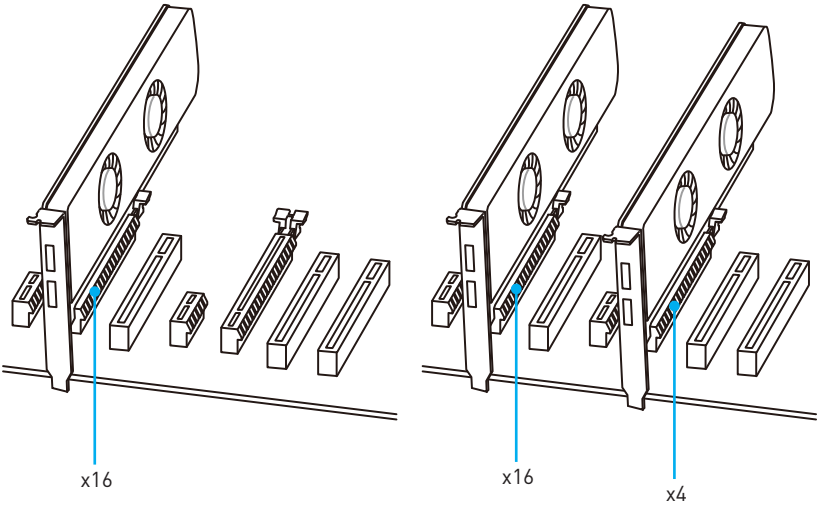
- *由于芯片组资源使用，内存可用的容量将会比安装的用量少一点。*
- *请注意，由于 32 位 Windows 操作系统内存地址的限制，内存寻址的最大容量为 4GB 或更少。因此，如果您想安装超过 4GB 的内存在主板上，我们建议您安装 64 位的 Windows 操作系统。*
- *建议使用一种更有效的内存的冷却系统，用于完整 DIMM 的安装或超频。*
- *当超频时，内存模块安装的稳定性和兼容性取决于已安装的 CPU 和设备。*

PCI_E1~4, PCI1~3: PCIe 和 PCI 扩展插槽



插槽	B150-ICAFE	H110 PC MATE
PCI_E1	PCIe 3.0 x1 插槽	PCIe 2.0 x1 插槽
PCI_E2	PCIe 3.0 x16 插槽	PCIe 3.0 x16 插槽
PCI1	PCI 插槽	PCI 插槽
PCI_E3	PCIe 3.0 x1 插槽	PCIe 2.0 x1 插槽
PCI_E4	PCIe 3.0 x4 插槽	PCIe 2.0 x4 插槽
PCI2	PCI 插槽	PCI 插槽
PCI3	PCI 插槽	PCI 插槽

多个显卡安装建议



注意

*为了使安装单个 PCIe x16 扩展卡获得最佳性能，建议使用 **PCI_E2** 插槽。*

PCIe 插槽频宽表

该 PCI_E4 插槽与 PCI_E1 以及 PCI_E3 共享频宽。

插槽	频宽			
PCI_E1	—	x1	—	x1
PCI_E3	—	—	x1	x1
PCI_E4	x4	x2	x2	x2

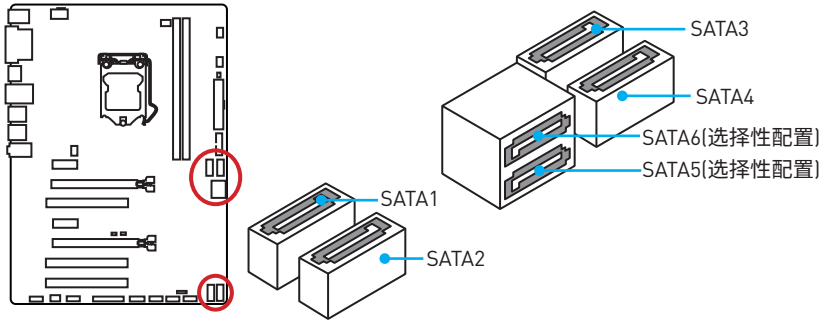
(—: 空)

注意

当添加或移除扩展卡时，请首先关闭电源并且从电源插座中拔下电源线。查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。

SATA1~6: SATA 6Gb/s 接口

这些接口是串行 SATA 6Gb/s 界面接口。每个接口可以连接一个串行 SATA 设备。

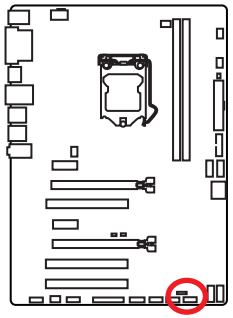


注意

- *请勿将串行 SATA 数据线对折成 90 度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*

JFP1, JFP2: 前置面板接口

这些接口连接至前置面板上的开关和 LED 灯。



2 10
JFP1
1 9

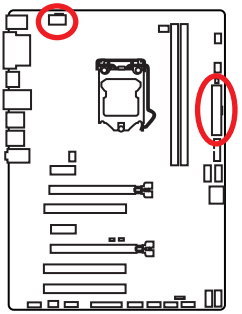
1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

1
JFP2

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

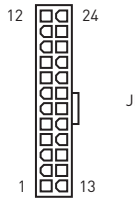
JPWR1~2: 电源接口

这些接口允许您连接一个 ATX 电源供应器。





1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



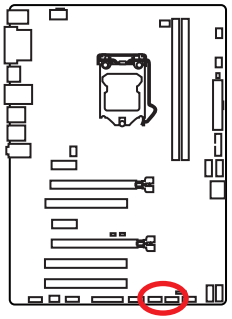
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

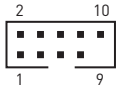
注意

确认所有接口都已正确的连接到 ATX 电源供应器上，以确保主板稳定的运行。

JUSB1~2(选择性配置): USB 2.0 接口

这些接口允许您连接前置面板上的 USB 2.0 端口。





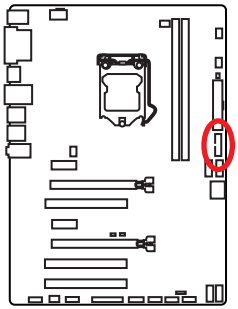
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

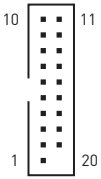
注意

- *请注意，VCC 和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了将您的 iPad，iPhone 和 iPod 通过 USB 端口进行充电，请安装 MSI® SUPER CHARGER 实用程序。*

JUSB3: USB 3.1 Gen1 接口

此接口允许您在前置面板上来连接 USB 3.1 Gen1 端口。





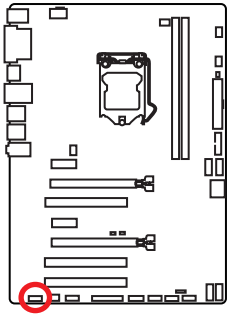
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	Ground	20	No Pin

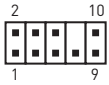
注意

请注意，电源和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

JAUD1: 前置音频接口

此接口允许您连接前置面板上音频插孔。

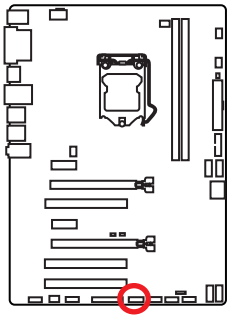




1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JTPM1: TPM 模组接口

此接口是用来连接 TPM (安全平台模组)模组。请参考 TPM 安全平台手册以获得更多细节和用法。

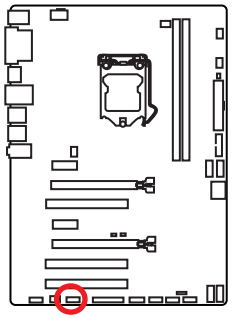




1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JCOM1: 串行端头接口

此接口允许您连接可选串行端口可用插槽。

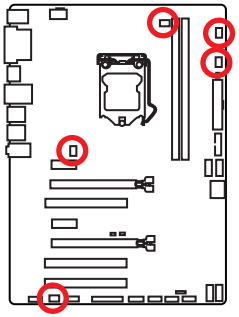




1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

CPUFAN1,SYSFAN1~2: 风扇接口

风扇接口可分为 PWM (脉冲宽度调制)模式和电压模式。PWM 模式风扇接口使用速率控制信号提供恒定的 12V 输出和调节风扇速率。电压模式风扇接口通过改变电压控制风扇速率。因此，当您将一个 3-针脚 (非-PWM) 风扇插入到 PWM 模式风扇接口时，风扇速率将始终保持在 100%，并且可能有噪声。



PWM 模式风扇接口

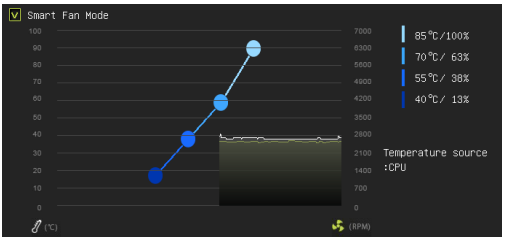
1 CPUFAN1		1 CPUFAN2	
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

电压模式风扇接口

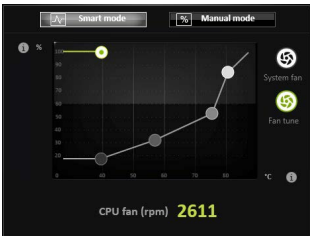
1 SYSFAN1/ SYSFAN3		1 SYSFAN2	
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

控制风扇速率

有两种方法来控制风扇速率。一种是去 **BIOS > HARDWARE MONITOR**。另一种是使用 **COMMAND CENTER** 应用程序。



BIOS > HARDWARE MONITOR

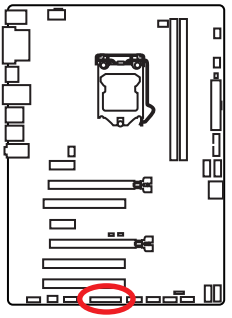


COMMAND CENTER

这两种方法提供的风扇速率渐变梯度点，允许您以 CPU 的温度来调节风扇速率。

JLPT1: 并行端头接口

此接口允许您连接可选并行端口可用插槽。

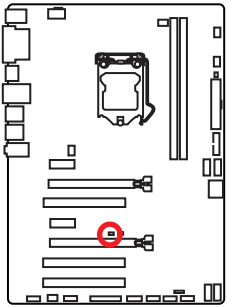




1	RSTB#	2	AFD#	3	PRND0
4	ERR#	5	PRND1	6	PINIT#
7	PRND2	8	LPT_SLIN#	9	PRND3
10	Ground	11	PRND4	12	Ground
13	PRND5	14	Ground	15	PRND6
16	Ground	17	PRND7	18	Ground
19	ACK#	20	Ground	21	BUSY
22	Ground	23	PE	24	Ground
25	SLCT	26	No Pin		

JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线

主板上建有一个 CMOS 内存，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS 内存。





保留数据
(默认)



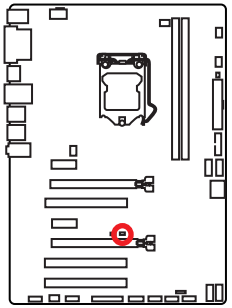
清除 CMOS/
重启 BIOS

重启 BIOS 为默认值

1. 关闭计算机电源，并拔下电源插头。
2. 使用跳线帽让 JBAT1 短路持续约 5-10 秒。
3. 移除 JBAT1 上的跳线帽。
4. 插上电源插头并开启计算机上电源。

JCI1: 机箱入侵检测接口

此接口允许您机箱入侵检测开关电线相连。



正常
(默认)

触发机箱入侵检测情况下

使用机箱入侵检测器

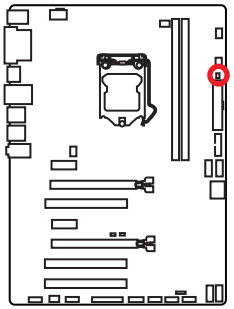
1. **JCI1** 接口连接机箱上的机箱入侵检测开关和传感器。
2. 关闭机箱盖。
3. 转到 **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Enabled**。
5. 按 **F10** 保存并退出，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。
6. 当计算机开启时，一旦打开机箱盖，将会在屏幕上显示一个警告信息。

重设机箱入侵检测警告

1. 转到 **BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Reset**。
3. 按 **F10** 保存并退出，然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。

EZ Debug LED: 侦错 LED 指示灯

LED 指示灯在主板中的状态。



VGA - 表示 GPU 无法检测或故障。
DRAM - 表示 DRAM 无法检测或故障。
CPU - 表示 CPU 无法检测或故障。

BIOS 设置

在正常情况下，默认设置为系统稳定提供最佳性能。你应该**始终保持默认设置**，以避免可能出现的系统损坏或故障，除非你熟悉 BIOS 启动。

注意

- *为了获得更好的系统性能，BIOS 项目描述不断更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。你也可以参考 BIOS 项目描述的**帮助**信息面板。*
- *本章中的图片仅供参考，可能与您所购买的产品而有差异。*

进入 BIOS 设置

请参考以下方法进入 BIOS 设置。

- 在开机程序中，当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息，按下 **Delete** 键。
- 使用 MSI FAST BOOT 应用程序。点击 **GO2BIOS** 按钮并选择 **OK** 。该系统将重新启动并直接进入 BIOS 设置。



点击 **GO2BIOS**

功能键

按键	功能	按键	功能
F1	主题帮助	F4	进入 CPU 规格菜单
F5	进入 Memory-Z 菜单	F6	载入优化设置默认值
F10	保存更改并重新启动*	F12	采取截图并将其保存到 USB 后动盘中 (仅适用于FAT/ FAT32 格式)。

* 当您按 F10 时，会出现一个确认窗口，它提供了变更信息。请依您的需求选择 **Yes** 或 **No**。

重启 BIOS

你可能需要还原默认的 BIOS 设置来解决某些问题。有几种方法来重启 BIOS：

- 转到 BIOS，然后按 **F6** 载入优化设置默认值。
- 短路主板上的**清除 CMOS** 跳线。

注意

*请参考**清除 CMOS** 跳线/ 按钮部分，以了解重启 BIOS 的相关信息。*

更新 BIOS

使用 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

请从 MSI 的网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件保存到 USB 启动盘中。

更新 BIOS：

1. 插入内有欲更新的 USB 启动盘到计算机上。
2. 重新启动系统，然后在 POST 过程中按 **Del** 键进入 BIOS 设置。
3. 转到 **BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME**，选择一个BIOS 文件执行 BIOS 更新过程。
4. 刷新 100% 完成后，系统将重启。

使用 Live Update 6 更新软件更新 BIOS

更新前：

请确认已安装 LAN 驱动程序以及正确设置因特网连接。

更新 BIOS：

1. 安装并运行 MSI LIVE UPDATE 6 更新软件。
2. 选择 **Manual scan**。
3. 点选 **MB BIOS** 选项并点击 **Scan** 按钮。
4. 选择 **MB BIOS** 和点击  图标下载并安装最新的 BIOS 文件。
5. 单击 **Next** , 选择 **Windows mode**。然后再单击 **Next** 以及 **Start** 来开始更新 BIOS。
6. 刷新 100% 完成后，系统将自动重启。

超频菜单

超频菜单允许您调整频率和电压。提高频率可能会获得更好的性能。



注意

- *仅建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障，不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*

▶ OC Explore Mode [Normal]

开启或关闭对超频设置的一般或专业版本的显示。

[Normal] 在 BIOS 设置中提供正常的超频设置。

[Expert] 在 BIOS 设置中提供专业超频设置为有经验用户来配置。

注意：对于专业模式超频设置我们使用 * 作为标志。

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

设置 CPU 比率的应用模式。仅在安装了支持 **Turbo Boost** 的 CPU 时此项出现。

[All Core] 激活 **CPU Ratio** 区域。在设置 **CPU Ratio** 时，所有 CPU 核心可运行相同的 CPU 比率。

[Per Core] 激活 **X-Core Ratio Limit** 区域。分别设置 **X-Core Ratio Limit** 的每个 CPU 核心比率。

▶ CPU Ratio [Auto]

此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时可用。

▶ 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

允许您设置 CPU 比率不同数目的活动核心。当安装的 CPU 支持此功能时此项显示。

▶ Adjusted CPU Frequency

此项显示已调整的 CPU 频率。只读。

▶ CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

选择 CPU 比率操作模式。当您手动设置 CPU 比率时此项出现。

[Fixed Mode] 固定 CPU 比率。

[Dynamic Mode] CPU 比率将根据 CPU 的负荷动态的改变。

▶ **Ring Ratio [Auto]**

设置 ring ratio 选项。有效值范围取决于已安装的 CPU。

▶ **Adjusted Ring Frequency**

显示已经调整的 Ring 频率。只读。

▶ **GT Ratio [Auto]**

设置板载显卡比率。有效值范围取决于已安装的 CPU。

▶ **Adjusted GT Frequency**

显示已调整的板载显卡频率。只读。

▶ **Misc Setting***

按 Enter，+ 或 - 键来打开或关闭下列与 CPU 相关的 3 项功能。

▶ **EIST [Enabled]***

开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。

[Enabled] 开启 EIST，动态的调整 CPU 电压和内核频率。它可以减少耗电量和发热量。

[Disabled] 关闭 EIST。

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]***

开启或关闭 Intel® Turbo Boost。当安装的CPU支持此功能时此项显示。

[Enabled] 开启此功能它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]**

X.M.P. (扩展内存配置文件) 是内存提供的超频技术。当支持 X.M.P. 技术的内存模组被安装时此项可用。

[Disabled] 关闭此功能。

[Profile 1] 为 XMP 内存模组使用 profile1 设置。

[Profile 2] 为 XMP 内存模组使用 profile2 设置。

▶ **DRAM Reference Clock [Auto]***

设置 DRAM reference clock 选项。有效值范围取决于已安装的 CPU。当支持此调整的 CPU安装时此项出现。

▶ **DRAM Frequency [Auto]**

设置内存频率选项。请注意我们无法保证超频动作。

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

显示已调整的内存频率。只读。

▶ **DRAM Timing Mode [Link]**

选择内存时序模式。

[Link] 允许用户手动为所有内存通道配置内存时序。

[UnLink] 允许用户手动为各自内存通道配置内存时序。

▶ **Advanced DRAM Configuration**

按 <Enter> 进入子菜单。用户可以为内存的每个/所有通道设置内存时序。内存时序改变后系统可能变得不稳定或无法启动。如果发生这种情况，请清除 CMOS 数据并且恢复默认设置。(参阅清除 CMOS 跳线/按钮章节来清除 CMOS 数据，并进入 BIOS 加载默认设置。)

▶ **Memory Fast Boot [Auto]***

开启或关闭内存每次开机时的初始化和自我检测。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 对于内存系统将完全继续第一次开机的初始化和自检配置。当第一次开机后，内存不再需要初始化和自检，以便加快系统开机速度。

[Disabled] 每次启动内存模块都会初始化并自检。

▶ **CPU Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与 CPU 相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

▶ **DRAM Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与内存相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

▶ **PCH Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与 PCH 相关的指定电压。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

▶ **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

启或关闭 CPU 或内存被更换时系统警告信息。

[Enabled] 系统会在开机时发出警告信息和您必须为新设备载入默认值。

[Disabled] 关闭此功能，当 CPU 或内存更改时，仍使用当前 BIOS 设置。

▶ **CPU Specifications**

按 <Enter> 进入子菜单。此子菜单高亮显示您 CPU 所有键的属性。您也可以通过按 [F4] 在任何时间访问此信息。只读。

▶ **CPU Technology Support**

按 <Enter> 进入子菜单。此子菜单显示安装 CPU 的键功能。只读。

▶ **MEMORY-Z**

按 <Enter> 进入子菜单。此子菜单显示所有设置和已安装内存时序。您也可以任何时间通过长按 [F5] 来访问此信息。

▶ **DIMMx Memory SPD**

按 <Enter> 进入子菜单。子菜单显示已安装内存信息。只读。

▶ **CPU Features**

按 <Enter> 进入子菜单。

▶ **Hyper-Threading [Enabled]**

这个技术把在处理器内部的两个内核当做两个可以同时执行指令的逻辑处理器。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。当安装 CPU 支持该技术时此项出现。

[Enable] 开启 Intel Hyper-Threading 技术。

[Disabled] 如果操作系统不支持 HT 功能关闭此项。

▶ **Active Processor Cores [All]**

允许您选择CPU活动核心的数目。

▶ **Limit CPUID Maximum [Disabled]**

开启或关闭扩展的 CPUID 值。

[Enabled] 对于一些较旧的不支持扩展 CPUID 值的操作系统，BIOS 限制 CPUID 输入值的最大值，以便解决启动阶段的一些问题。

[Disabled] 使用实际最大的 CPUID 输入值。

▶ **Execute Disable Bit [Enabled]**

此功能可以阻止某些类的恶意的**缓冲区溢出**攻击您的系统。建议您一直设置开启。

[Enabled] 开启 NO-Execution 保护预防恶意攻击和蠕虫。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Intel Virtualization Tech [Enabled]**

开启或关闭Intel虚拟化技术。

[Enabled] 开启 Intel 虚拟化技术，允许在一台电脑上的不同独立分区跑不同的操作系统。系统表现就好像虚拟的多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Intel VT-D Tech [Disabled]**

开启或关闭 Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/O) 技术。

▶ **Hardware Prefetcher [Enabled]**

开启或关闭硬件预取器 (MLC Streamer prefetcher)。

[Enabled] 允许 CPU 硬件预器存将数据和指令从内存自动预存到 L2 缓存器中。借此减少内存读取时间。

[Disabled] 关闭硬件预存器。

▶ **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

开启或关闭 CPU 的硬件预取器 (MLC Spatial prefetcher)。

[Enabled] 开启相邻高速缓存行预取功能。减少高速缓存延迟，提高特定应用程序性能。

[Disabled] 仅读取请求的高速缓存数据。

▶ **CPU AES Instructions [Enabled]**

开启或关闭 CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 支持。当 CPU 支持此功能时此项出现。

▶ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

本项开启或关闭 Intel 适应热度监控功能以避免 CPU 过热。

[Enabled] CPU 过热会调整 CPU 核心频率速度。

[Disabled] 关闭本功能。

▶ **Intel C-State [Auto]**

开启或关闭 Intel C-state。C-state 是一种由 ACPI 定义的处理器电源管理技术。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enabled] 检测系统空闲状态，并有效地减少 CPU 功耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **C1E Support [Disabled]**

开启或关闭此项减少空闲时 CPU 能耗。当 **Intel C-State** 选项为开启时此项出现。

[Enabled] 开启 C1E 功能减少 CPU 频率和电压以便在空闲时节省能耗。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Package C State limit [Auto]**

此项允许您选择 CPU C-state 级别为系统空闲时节省能耗。C-state 的选项取决于已安装的 CPU。当 **Intel C-State** 为开启时此项出现。

▶ **CFG Lock [Enabled]**

CFG 锁位，锁定或打开锁定MSR 0xE2[15]。

[Enabled] 锁定该CFG锁位。

[Disabled] 打开该CFG锁位。

▶ **EIST [Enabled]**

开启或关闭改进的 Intel® SpeedStep 技术。当 **OC Explore Mode** 设置为 **Normal** 时此项出现。

[Enabled] 开启EIST，动态的调整 CPU 电压和内核频率。它可以减少耗电量和发热量。

[Disabled] 关闭 EIST。

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]**

开启或关闭 Intel® Turbo Boost 。当 CPU 支持此功能安装并为 **Normal mode** 时此项显示。

[Enabled] 开启此功能它会自动提升超过规格的 CPU 性能。当应用程序需要处理器达最高性能状态时。

[Disabled] 关闭此功能。

▶ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置长时间 TDP 功率限制。

▶ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

为 Long duration power Limit(W) 设置长时间 TDP 维持时间。

▶ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置短时间 TDP 功率限制。

▶ **CPU Current Limit (A) [Auto]**

为 CPU Turbo Boost 模式设置最大电流限制。当电流超过设定的最大电流值时，CPU 会自动降频以便减少电流。

▶ **FCLK Frequency [Auto]**

设置 FCLK 频率。较低的 FCLK 频率有助于您去设置较高的基频频率。

▶ **DMI Link Speed [Auto]**

设置 DMI 速率。

软件描述

安装 Windows® 7/ 8.1/ 10

1. 启动计算机电源。
2. 将 Windows® 7/ 8.1/ 10 光盘放入您的光驱中。

   注意: *由于芯片组的限制，在安装 Windows® 7 的过程中，不支持 USB 光驱以及 U 盘。*
3. 按下计算机上的 **Restart** 按钮。
4. 对于 windows 8.1/ 10，则跳过此步。对于 Windows® 7，进入 BIOS 菜单 **SETTINGS > Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation** 以及设置为启用，然后保存更改并重启。

   注意: *当安装 Windows 7 时，我们建议将您的 USB 键盘/ USB 鼠标插入到在最左侧 USB 端口上。*
5. 计算机 POST (开机自我测试) 过程中按 **F11** 键进入启动菜单。
6. 选择从菜单中启动光驱。
7. 当屏幕显示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 信息时按住任意键。
8. 按照屏幕上的指示操作安装 Windows® 7/ 8.1/ 10。

安装驱动

1. 启动您的计算机进入 Windows® 7/ 8.1/ 10。
2. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
3. 安装界面将会自动出现以及弹出一个对话框将列出所有必需的驱动程序。
4. 点击 **Install** 按钮。
5. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
6. 点击 **OK** 按钮完成安装。
7. 重新启动您的电脑。

安装工具

在安装工具前，您需先完成驱动的安装。

1. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
2. 安装界面将会自动出现。
3. 点击 **Utilities** 选项卡。
4. 选择您需要安装的工具。
5. 点击 **Install** 按钮。
6. 工具安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
7. 点击 **OK** 按钮完成安装。
8. 重新启动您的电脑。

NOTE

Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is in compliance with the essential safety requirements and other relevant provisions set out in the European Directive.

C-Tick Compliance

N1996

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って
正しい取り扱いをして下さい

VCCI-B

Battery Information

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.
For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement



ENGLISH
To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...
Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH
Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt
Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS
En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ
Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....
В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL
MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....
De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI
Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...
Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI
Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE
Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY
Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...
Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR
Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...
Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeli i

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeli ine Uygundur

Укра на обмеження на наявн сть небезпечних речовин

Обладнання в дпов да вимогам Техн чного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнан , затвердженого постановою Каб нету М н стр в Укра ни в д 3 грудня 2008 № 1057.

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
电池** 	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头	X	O	O	O	O	O
线材	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟 RoHS要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 產品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

Copyright

MSI Micro-Star Int' l Co.,Ltd.
Copyright © 2016 All rights reserved.

The material in this document is the intellectual property of Micro-Star Int' l Co.,Ltd. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: http://**www.msi.com**
- Register your product at: http://**register.msi.com**

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the properties of their respective owners and are acknowledged.

Revision History

Version 1.0, 2016/01, First release.